

ユーザーズガイド

iStorage

NEC iStorage NSシリーズ

iStorage NS300Rm NF8100-314Y/315Y/316Y/317Y

1章 概 要

2章 準 備

3章 セットアップ

4章 付 録

本製品の説明書

冊子として添付

安全にご利用いただくために 本機を安全に使うために注意すべきことを説明しています。

本機を取り扱う前に必ずお読みください。

スタートアップガイド

本機の開梱から運用までを順を追って説明しています。

はじめにこのガイドを参照して、本機の概要を把握してください。

電子版としてWebサイト(<https://www.support.nec.co.jp/>)に公開

ユーザーズガイド

- | | |
|-----------|--|
| 1章 概要 | 本機の概要、各部の名称、および機能について説明しています。 |
| 2章 準備 | オプションの増設、周辺機器との接続、および適切な設置場所について説明しています。 |
| 3章 セットアップ | システムの各種設定とEXPRESSBUILDERの概要について説明しています。 |
| 4章 付録 | 本機の仕様などを記載しています。 |

メンテナンスガイド

- | | |
|----------|---|
| 1章 保守 | 本機の保守とトラブルシューティングについて説明しています。 |
| 2章 便利な機能 | 便利な機能の紹介、RAIDコンフィグレーションユーティリティの詳細について説明しています。 |
| 3章 付録 | Windowsイベントログ一覧などを記載しています。 |

メンテナンスガイド (共通編)

- | | |
|----------|--|
| 1章 便利な機能 | システムユーティリティ、および、EXPRESSBUILDER の詳細について説明しています。 |
| 2章 付録 | IMLエラーメッセージを記載しています。 |

その他の説明書

ESMPROの操作方法など、詳細な情報を提供しています。

目次

本製品の説明書	2
目次	3
表記	6
安全にかかわる表示	6
本文中の記号	7
「光ディスクドライブ」の表記	7
「ハードディスクドライブ」の表記	7
「リムーバブルメディア」の表記	7
オペレーティングシステムの表記	8
「POST」の表記	9
「BMC」の表記	9
商標	10
ライセンス通知	11
ライセンス文	11
本書および本製品に関する注意と補足	24
製本版と最新版	24
安全上のご注意	24
警告ラベル	25
取り扱い上のご注意(正しくお使いいただくために)	26
1章 概要	29
1. はじめに	30
2. 付属品の確認	31
3. 特長	32
4. 各部の名称と機能	35
4.1 前面	35
4.2 前面 (フロントベゼルを取り外した状態)	36
4.3 背面	37
4.4 外観	38
4.5 マザーボード	39
4.5.1 システムメンテナンススイッチ	40
4.5.2 DIMM スロット	41
4.6 内部	42
4.7 冷却ファン	43
4.8 ランプ表示	45
4.8.1 前面のランプ	45
4.8.2 背面のランプ	50
4.8.3 ホットプラグ対応 SATA ドライブのランプ	51
4.8.4 光ディスクアクセスランプ(オプション)	52
4.9 ドライブベイ番号	53
4.9.1 ドライブベイ番号	53
2章 準備	54
1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し	55
1.1 安全上の注意	55
1.2 取り付け/取り外しの概要	56

1.3	サーバーの確認(UID スイッチ)	58
1.4	フロントベゼル	59
	1.4.1 フロントベゼルの取り外し	59
	1.4.2 フロントベゼルの取り付け	59
1.5	トップカバー	60
	1.5.1 トップカバーの取り外し	60
	1.5.2 トップカバーの取り付け	62
1.6	TPM	64
	1.6.1 TPM の有効化手順	64
	1.6.2 TPM の無効化手順	64
	1.6.3 Windows の BitLocker に関する注意事項	65
1.7	プロセッサ(CPU)	66
1.8	1U 高性能ファン N8181-216	67
	1.8.1 取り付け	67
	1.8.2 取り外し	68
	1.8.3 ファンの機能について	68
1.9	1U 高性能ヒートシンク N8101-1935	69
	1.9.1 取り扱い上の注意	69
	1.9.2 取り外し・取り付け	69
	1.9.3 プロセッサタイプの識別	74
	1.9.4 取り外し	74
1.10	DIMM	75
	1.10.1 サポートする最大 DIMM 容量	75
	1.10.2 DIMM の増設	76
	1.10.3 メモリプロセッサの互換性に関する情報	77
	1.10.4 メモリ機能について	78
	1.10.5 DIMM の確認	81
	1.10.6 DIMM の取り付け	81
	1.10.7 DIMM の交換/取り外し	82
1.11	ライザカード	83
	1.11.1 注意事項	83
	1.11.2 1st ライザカード(1xPCI, フルハイト) N8116-121 の取り付け	83
	1.11.3 1st ライザカード(1xPCI, ロープロファイル) N8116-122 の取り付け	85
	1.11.4 2nd ライザカード(1xPCI, フルハイト) N8116-123 の取り付け	88
1.12	PCI カード	90
	1.12.1 注意事項	90
	1.12.2 ライザカードへの PCI カード取り付け	90
	1.12.3 取り外し	92
1.13	RAID コントローラ N8103-249 (OCP 型)	93
	1.13.1 取り付け	93
	1.13.2 取り外し	96
1.14	LOM カード N8104-222 (OCP 型)	97
	1.14.1 取り付け	97
	1.14.2 取り外し	100
1.15	フラッシュバックアップユニット N8103-255	101
	1.15.1 取り扱い上の注意	101
	1.15.2 フラッシュバックアップユニットの標準環境での取り付け	101
	1.15.3 取り外し	102
1.16	OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1, HS) N8103-253	103
	1.16.1 リアへの取り付け	103
	1.16.2 装置内部への取り付け	109
	1.16.3 1st ライザカード(1xPCI, ロープロファイル) N8116-122 を使用した 取り付け	112
	1.16.4 取り外し	112
1.17	4x 3.5 型 光ディスクドライブ	113
	1.17.1 内蔵ドライブ DVD-ROM N8151-137/DVD-SuperMULTI N8151-138 の 取り付け	113
	1.17.2 取り外し	115
1.18	フロント USBPort 増設キット N8117-32	116
	1.18.1 取り付け	116
	1.18.2 取り外し	117

1.19 1U 増設 RS-232C コネクタキット N8117-31	118
1.19.1 取り付け	118
1.19.2 取り外し	120
1.20 トップカバーオープン検知キット N8115-45	121
1.20.1 取り付け	121
1.20.2 取り外し	122
1.21 内蔵ハードディスクドライブによる RAID システム	123
1.21.1 RAID システム構築時の注意事項	123
1.22 ドライブ	124
1.22.1 SATA ドライブの取り付け	125
1.22.2 ホットプラグ対応 SATA ドライブの取り外し	127
1.23 電源ユニット	128
1.23.1 取り付け	128
1.23.2 故障した電源ユニットの交換/取り外し	130
2. 設置と接続	132
2.1 設置	132
2.1.1 ラックの設置	132
2.1.2 空間および通気要件	134
2.1.3 温度要件	135
2.1.4 電源要件	135
2.1.5 アース要件	136
2.1.6 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し	137
2.2 接続	144
2.2.1 無停電電源装置(UPS)への接続について	146
2.2.2 ケーブルマネジメントアーム N8143-153 の取り付け	147
2.2.3 ケーブルマネジメントアームの取り外し	148
3章 セットアップ	149
1. 電源の ON	150
1.1 POST のチェック	151
1.1.1 POST の流れ	151
1.1.2 POST のエラーメッセージ	152
2. システムユーティリティの説明	153
2.1 概要	153
2.2 起動	154
2.3 キー操作と画面の説明	155
2.4 設定が必要なケース	161
3. iLO7	166
3.1 概要	166
3.2 ライセンス機能比較	167
3.3 iLO7 のネットワーク設定	168
4. EXPRESSBUILDER と Starter Pack	171
4.1 EXPRESSBUILDER/Starter Pack が提供する機能	171
4.2 EXPRESSBUILDER の使い方	171
4.3 Starter Pack の使い方	172
5. 電源の OFF	173
4章 付録	175
1. 仕様	176
2. 用語集	178
3. 改版履歴	180

表 記

安全にかかわる表示

ユーザズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として以下を使用しています。



警告







人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。



注意


火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。




危険に対する注意は3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持ちます。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例)  (感電注意)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)  (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)  (電源プラグを抜く)

(表示例)

注意を促す記号
危険に対する注意の内容
危険の程度を表す用語

 **警告**








指定以外のコンセントに差し込まない

指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災や漏電の原因となります。

本文中の記号

本書では、安全にかかわる注意記号のほかに3種類の記号を使用しています。
これらの記号は、次のような意味を持ちます。

	<p>ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことについて示しています。記載の手順に従わないときは、ハードウェアの故障、データの損失など、重大な不具合が起きるおそれがあります。</p>
	<p>ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、確認しておかなければならないことについて示しています。</p>
	<p>知っておくと役に立つ情報、便利なことについて示しています。</p>

「光ディスクドライブ」の表記

本機は、購入時のオーダーによって以下のいずれかのドライブを装備できます。本書では、これらのドライブを「光ディスクドライブ」と記載しています。

- DVD-ROMドライブ
- DVD Super MULTIドライブ

「ハードディスクドライブ」の表記

本書で記載のハードディスクドライブとは、特に記載のないかぎり以下の両方を意味します。

- ハードディスクドライブ(HDD)
- ソリッドステートドライブ(SSD)

「リムーバブルメディア」の表記

本書で記載のリムーバブルメディアとは、特に記載のないかぎり以下の両方を意味します。

- USBメモリ
- Flash FDD

オペレーティングシステムの表記

本書では、Windowsオペレーティングシステムを次のように表記します。

本書の表記	Windows OSの名称
Windows Server IoT 2025 for Storage	Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition

本機では、Standard Edition の OS を使用しています。

Workgroup Edition と Standard Edition では使用できる機能やハードウェアの制限に下記の差異があります。

OS エディション	Workgroup	Standard
DHCP サーバー	×	○
DNS サーバー	×	○
WINS サーバー	×	○
記憶域レプリカ	×	○
データ重複除去	×	○
BranchCache - Hosted Cache	×	○
フェールオーバー クラスタリング	×	○
Hyper-V	×	×
HDD 数の制限	最大 6 台まで	無制限
外部 SAS 接続	×	○
ローカルユーザーのアカウント登録数	最大 50 まで	無制限

また、Windows Server IoT 2025 for Storage では、以下の機能はご使用いただけません。

- ・ドメインコントローラーを含む Active Directory の役割
(NFS サービス利用時の AD LDS を除く)
- ・ネットワークポリシーとアクセスサービス
- ・リモートデスクトップサービス (*1)
- ・Windows 展開サービス
- ・FAX サーバー

*1: リモートデスクトップサービスを使用することなく、管理用リモートデスクトップにて接続可能です。

「POST」の表記

本書で記載のPOSTとは、以下を意味します。

- Power On Self-Test

「BMC」の表記

本書で記載のBMCとは、以下を意味します。

- Baseboard Management Controller

本機では、BMCとしてiLO7を使用します。

商 標

EXPRESSBUILDER、およびESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ライセンス通知

本製品の一部(システムROM)には、下記ライセンスのオープンソースソフトウェアが含まれています。

- The MIT License Agreement
- OpenSSL License Agreement, Version 0.9.8
- PNG Graphics File Format Software End User License Agreement
- UEFI EDK2 License
- zlib End User License Agreement
- HPE Software License Agreement v1
- Hewlett-Packard End User License Agreement

ライセンス文

The MIT License Agreement

The MIT License

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OpenSSL License Agreement, Version 0.9.8

LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

```
/* =====
 * Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 * the documentation and/or other materials provided with the
 * distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 * software must display the following acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 * endorse or promote products derived from this software without
 * prior written permission. For written permission, please contact
 * openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 * nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 * permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 * acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

```
* =====
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
```

Original SSLeay License

```
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are adheared to.  The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
```

- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 - * SUCH DAMAGE.
 - *
 - * The licence and distribution terms for any publicly available version or
 - * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
 - * copied and put under another distribution licence
 - * [including the GNU Public Licence.]
 - */
-

PNG Graphics File Format Software End User License Agreement

Copyright (c) 1998-2001 Greg Roelofs. All rights reserved.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall the author or contributors be held liable for any damages arising in any way from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.

UEFI EDK2 License

UEFI EDK2 Open Source License

Copyright (c) 2012, Intel Corporation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=====

UEFI FAT File System Driver Open Source License

Copyright (c) 2006, Intel Corporation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- . Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- . Neither the name of Intel nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Additional terms: In addition to the foregoing, redistribution and use of the code is conditioned upon the FAT 32 File System Driver and all derivative works thereof being used for and designed only to read and/or write to a file system that is directly managed by Intel's Extensible Firmware Initiative (EFI) Specification v. 1.0 and later and/or the Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Forum's UEFI Specifications v.2.0 and later (together the "UEFI Specifications"); only as necessary to emulate an implementation of the UEFI Specifications; and to create firmware, applications, utilities and/or drivers.

=====

zlib End User License Agreement

zlib License

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.2, October 3rd, 2004

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org

Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

HPE Software License Agreement v1

HPE End User License Agreement – Enterprise Version

1. Applicability. This end user license agreement (the "Agreement") governs the use of accompanying software, unless it is subject to a separate agreement between you and Hewlett Packard Enterprise Company and its subsidiaries ("HPE"). By downloading, copying, or using the software you agree to this Agreement. HPE provides translations of this Agreement in certain languages other than English, which may be found at: <https://www.hpe.com/software/SW Licensing>.

2. Terms. This Agreement includes supporting material accompanying the software or referenced by HPE, which may be software license information, additional license authorizations, software specifications, published warranties, supplier terms, open source software licenses and similar content ("Supporting Material"). Additional license authorizations are at: <https://www.hpe.com/software/SW Licensing>.

3. Authorization. If you agree to this Agreement on behalf of another person or entity, you warrant you have authority to do so.

4. Consumer Rights. If you obtained software as a consumer, nothing in this Agreement affects your statutory rights.

5. Electronic Delivery. HPE may elect to deliver software and related software product or license information by electronic transmission or download.

6. License Grant. If you abide by this Agreement, HPE grants you a non-exclusive non-transferable license to use one copy of the version or release of the accompanying software for your internal purposes only, and is subject to any specific software licensing information that is in the software product or its Supporting Material.

Your use is subject to the following restrictions, unless specifically allowed in Supporting Material:

- * You may not use software to provide services to third parties.
- * You may not make copies and distribute, resell or sublicense software to third parties.
- * You may not download and use patches, enhancements, bug fixes, or similar updates unless you have a license to the underlying software. However, such license doesn't automatically give you a right to receive such updates and HPE reserves the right to make such updates only available to customers with support contracts.
- * You may not copy software or make it available on a public or external distributed network.
- * You may not allow access on an intranet unless it is restricted to authorized users.
- * You may make one copy of the software for archival purposes or when it is an essential step in authorized use.
- * You may not modify, reverse engineer, disassemble, decrypt, decompile or make derivative works of software. If you have a mandatory right to do so under statute, you must inform HPE in writing about such modifications.

7. Remote Monitoring. Some software may require keys or other technical protection measures and HPE may monitor your compliance with the Agreement, remotely or otherwise. If HPE makes a license management program for recording and reporting license usage information, you will use such program no later than 180 days from the date it's made available.

8. Ownership. No transfer of ownership of any intellectual property will occur under this Agreement.

9. Copyright Notices. You must reproduce copyright notices on software and documentation for authorized copies.

10. Operating Systems. Operating system software may only be used on approved hardware and configurations.

11. 90-day Limited Warranty for HPE Software.

* HPE-branded software materially conforms to its specifications, if any, and is free of malware at the time of delivery; if you notify HPE within 90 days of delivery of non-conformance to this warranty, HPE will replace your copy. This Agreement states all remedies for warranty claims.

* HPE does not warrant that the operation of software will be uninterrupted or error free, or that software will operate in hardware and software combinations other than as authorized by HPE in Supporting Material. To the extent permitted by law, HPE disclaims all other warranties.

12. Intellectual Property Rights Infringement. HPE will defend and/or settle any claims against you that allege that HPE-branded software as supplied under this Agreement infringes the intellectual property rights of a third party. HPE will rely on your prompt notification of the claim and cooperation with our defense. HPE may modify the software so as to be non-infringing and materially equivalent, or we may procure a license. If these options are not available, we will refund to you the amount paid for the affected product in the first year or the depreciated value thereafter. HPE is not responsible for claims resulting from any unauthorized use of the software.

13. Limitation of Liability. HPE's liability to you under this Agreement is limited to the amount actually paid by you to HPE for the relevant software, except for amounts in Section 12 ("Intellectual Property Rights Infringement"). Neither you nor HPE will be liable for lost revenues or profits, downtime costs, loss or damage to data or indirect, special or consequential costs or damages. This provision does not limit either party's liability for: unauthorized use of intellectual property, death or bodily injury caused by their negligence; acts of fraud; willful repudiation of the Agreement; or any liability that may not be excluded or limited by applicable law.

14. Termination. This Agreement is effective until terminated or in the case of a limited-term license, upon expiration; however, your rights under this Agreement terminate if you fail to comply with it. Immediately upon termination or expiration, you will destroy the software and documentation and any copies, or return them to HPE. You may keep one copy of software and documentation for archival purposes. We may ask you to certify in writing you have complied with this section. Warranty disclaimers, the limitation of liability, this section on termination, and Section 15 ("General") will survive termination.

15. General.

a. Assignment. You may not assign this Agreement without prior written consent of HPE, payment of transfer fees and compliance with HPE's software license transfer policies. Authorized assignments will terminate your license to the software and you must deliver software and documentation and copies thereof to the assignee. The assignee will agree in writing to this Agreement. You may only transfer firmware if you transfer associated hardware.

b. U.S. Government. If the software is licensed to you for use in the performance of a U.S. Government prime contract or subcontract, you agree that, consistent with FAR 12.211 and 12.212, commercial computer software, computer software documentation and technical data for commercial items are licensed under HPE's standard commercial license.

c. Global Trade Compliance. You agree to comply with the trade-related laws and regulations of the U.S. and other national governments. If you export, import or otherwise transfer products provided under this Agreement, you will be responsible for obtaining any required export or import authorizations. You confirm that you are not located in a country that is subject to trade control sanctions (currently Cuba, Iran, N. Korea, N. Sudan, and Syria) and further agree that you will not retransfer the products to any such country. HPE may suspend its performance under this Agreement to the extent required by laws applicable to either party.

d. Audit. HPE may audit you for compliance with the software license terms. Upon reasonable notice, HPE may conduct an audit during normal business hours (with the auditor's costs being at HPE's expense). If an audit reveals underpayments then you will pay to HPE such underpayments. If underpayments discovered exceed five (5) percent, you will reimburse HPE for the auditor costs.

e. Open Source Components. To the extent the Supporting Material includes open source licenses, such licenses shall control over this Agreement with respect to the particular open source component. To the extent Supporting Material includes the GNU General Public License or the GNU Lesser General Public License: (a) the software includes a copy of the source code; or (b) if you downloaded the software from a website, a copy of the source code is available on the same website; or (c) if you send HPE written notice, HPE will send you a copy of the source code for a reasonable fee.

f. Notices. Written notices under this Agreement may be provided to HPE via the method provided in the Supporting Material.

g. Governing Law. This Agreement will be governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding rules as to choice and conflict of law. You and HPE agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply.

h. Force Majeure. Neither party will be liable for performance delays nor for non-performance due to causes beyond its reasonable control, except for payment obligations.

i. Entire Agreement. This Agreement represents our entire understanding with respect to its subject matter and supersedes any previous communication or agreements that may exist. Modifications to the Agreement will be made only through a written amendment signed by both parties. If HPE doesn't exercise its rights under this Agreement, such delay is not a waiver of its rights.

16. Australian Consumers. If you acquired the software as a consumer within the meaning of the 'Australian Consumer Law' under the Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth) then despite any other provision of this Agreement, the terms at this URL apply: <https://www.hpe.com/software/SW Licensing>.

17. Russian Consumers. If you are based in the Russian Federation and the rights to use the software are provided to you under a separate license and/or sublicense agreement concluded between you and a duly authorized HPE partner, then this Agreement shall not be applicable.

HPE End User License Agreement – Enterprise Version

2020

© Copyright 2015-2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Hewlett-Packard End User License Agreement

HP End User License Agreement - Enterprise Version

1. **Applicability.** This end user license agreement (the "Agreement") governs the use of accompanying software, unless it is subject to a separate agreement between you and Hewlett-Packard Company and its subsidiaries ("HP"). By downloading, copying, or using the software you agree to this Agreement. HP provides translations of this Agreement in certain languages other than English, which may be found at: <http://www.hp.com/go/SW Licensing>.

2. **Terms.** This Agreement includes supporting material accompanying the software or referenced by HP, which may be software license information, additional license authorizations, software specifications, published warranties, supplier terms, open source software licenses and similar content ("Supporting Material"). Additional license authorizations are at: <http://www.hp.com/go/SW Licensing>.

3. **Authorization.** If you agree to this Agreement on behalf of another person or entity, you warrant you have authority to do so.

4. **Consumer Rights.** If you obtained software as a consumer, nothing in this Agreement affects your statutory rights.

5. **Electronic Delivery.** HP may elect to deliver software and related software product or license information by electronic transmission or download.

6. **License Grant.** If you abide by this Agreement, HP grants you a non-exclusive non-transferable license to use one copy of the version or release of the accompanying software for your internal purposes only, and is subject to any specific software licensing information that is in the software product or its Supporting Material.

Your use is subject to the following restrictions, unless specifically allowed in Supporting Material:

- You may not use software to provide services to third parties.
- You may not make copies and distribute, resell or sublicense software to third parties.
- You may not download and use patches, enhancements, bug fixes, or similar updates unless you have a license to the underlying software. However, such license doesn't automatically give you a right to receive such updates and HP reserves the right to make such updates only available to customers with support contracts.
- You may not copy software or make it available on a public or external distributed network.
- You may not allow access on an intranet unless it is restricted to authorized users.
- You may make one copy of the software for archival purposes or when it is an essential step in authorized use.
- You may not modify, reverse engineer, disassemble, decrypt, decompile or make derivative works of software. If you have a mandatory right to do so under statute, you must inform HP in writing about such modifications.

7. **Remote Monitoring.** Some software may require keys or other technical protection measures and HP may monitor your compliance with the Agreement, remotely or otherwise. If HP makes a license management program for recording and reporting license usage information, you will use such program no later than 180 days from the date it's made available.

8. **Ownership.** No transfer of ownership of any intellectual property will occur under this Agreement.

9. **Copyright Notices.** You must reproduce copyright notices on software and documentation for authorized copies.

10. **Operating Systems.** Operating system software may only be used on approved hardware and configurations.

11. **90-day Limited Warranty for HP Software.**

- HP-branded software materially conforms to its specifications, if any, and is free of malware at the time of delivery; if you notify HP within 90 days of delivery of non-conformance to this warranty, HP will replace your copy. This Agreement states all remedies for warranty claims.
- HP does not warrant that the operation of software will be uninterrupted or error free, or that software will operate in hardware and software combinations other than as authorized by HP in Supporting Material. To the extent permitted by law, HP disclaims all other warranties.

12. Intellectual Property Rights Infringement. HP will defend and/or settle any claims against you that allege that HP-branded software as supplied under this Agreement infringes the intellectual property rights of a third party. HP will rely on your prompt notification of the claim and cooperation with our defense. HP may modify the software so as to be non-infringing and materially equivalent, or we may procure a license. If these options are not available, we will refund to you the amount paid for the affected product in the first year or the depreciated value thereafter. HP is not responsible for claims resulting from any unauthorized use of the software.

13. Limitation of Liability. HP's liability to you under this Agreement is limited to the amount actually paid by you to HP for the relevant software, except for amounts in Section 12 ("Intellectual Property Rights Infringement"). Neither you nor HP will be liable for lost revenues or profits, downtime costs, loss or damage to data or indirect, special or consequential costs or damages. This provision does not limit either party's liability for: unauthorized use of intellectual property, death or bodily injury caused by their negligence; acts of fraud; willful repudiation of the Agreement; or any liability that may not be excluded or limited by applicable law.

14. Termination. This Agreement is effective until terminated or in the case of a limited-term license, upon expiration; however, your rights under this Agreement terminate if you fail to comply with it. Immediately upon termination or expiration, you will destroy the software and documentation and any copies, or return them to HP. You may keep one copy of software and documentation for archival purposes. We may ask you to certify in writing you have complied with this section. Warranty disclaimers, the limitation of liability, this section on termination, and Section 15 ("General") will survive termination.

15. General.

a. Assignment. You may not assign this Agreement without prior written consent of HP, payment of transfer fees and compliance with HP's software license transfer policies. Authorized assignments will terminate your license to the software and you must deliver software and documentation and copies thereof to the assignee. The assignee will agree in writing to this Agreement. You may only transfer firmware if you transfer associated hardware.

b. U.S. Government. If the software is licensed to you for use in the performance of a U.S. Government prime contract or subcontract, you agree that, consistent with FAR 12.211 and 12.212, commercial computer software, computer software documentation and technical data for commercial items are licensed under HP's standard commercial license.

c. Global Trade Compliance. You agree to comply with the trade-related laws and regulations of the U.S. and other national governments. If you export, import or otherwise transfer products provided under this Agreement, you will be responsible for obtaining any required export or import authorizations. You confirm that you are not located in a country that is subject to trade control sanctions (currently Cuba, Iran, N. Korea, N. Sudan, and Syria) and further agree that you will not retransfer the products to any such country. HP may suspend its performance under this Agreement to the extent required by laws applicable to either party.

d. Audit. HP may audit you for compliance with the software license terms. Upon reasonable notice, HP may conduct an audit during normal business hours (with the auditor's costs being at HP's expense). If an audit reveals underpayments then you will pay to HP such underpayments. If underpayments discovered exceed five (5) percent, you will reimburse HP for the auditor costs.

e. Open Source Components. To the extent the Supporting Material includes open source licenses, such licenses shall control over this Agreement with respect to the particular open source component. To the extent Supporting Material includes the GNU General Public License or the GNU Lesser General Public License: (a) the software includes a copy of the source code; or (b) if you downloaded the software from a website, a copy of the source code is available on the same website; or (c) if you send HP written notice, HP will send you a copy of the source code for a reasonable fee.

f. Notices. Written notices under this Agreement may be provided to HP via the method provided in the Supporting Material or if none, via "contact HP" site on www.hp.com.

g. Governing Law. This Agreement will be governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding rules as to choice and conflict of law. You and HP agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply.

h. Force Majeure. Neither party will be liable for performance delays nor for non-performance due to causes beyond its reasonable control, except for payment obligations.

i. Entire Agreement. This Agreement represents our entire understanding with respect to its subject matter and supersedes any previous communication or agreements that may exist. Modifications to the Agreement will be made only through a written amendment signed by both parties. If HP doesn't exercise its rights under this Agreement, such delay is not a waiver of its rights.

16. Australian Consumers. If you acquired the software as a consumer within the meaning of the 'Australian Consumer Law' under the Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth) then despite any other provision of this Agreement, the terms at this URL apply: <http://www.hp.com/go/SW Licensing>.

5066-3227 v1.2, 2013

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書および本製品に関する注意と補足

1. 本書の一部または全部を無断転載することを禁じます。
2. 本書に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
3. 弊社の許可なく複製、改変することを禁じます。
4. 本書について誤記、記載漏れなどお気づきの点があった場合、お買い求めの販売店まで連絡してください。
5. 運用した結果の影響については、4項にかかわらず弊社は一切責任を負いません。
6. 本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。
7. 本装置に添付の「iStorage NS300Rmご使用時の注意事項」には本装置のご使用において、ご注意いただくことがありますので、ご使用前に必ずご一読ください。

この説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いてください。

製本版と最新版

製本された説明書が必要なときは、最寄りの販売店またはお買い求めの販売店まで問い合わせてください。

本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが実際のもものと異なることがあります。変更されているときは、適宜読み替えてください。また、説明書の最新版は、次のWebサイトからダウンロードできます。

<https://www.support.nec.co.jp/>

「NECサポートポータル内検索」より、「3170103105」のIDで検索してください。

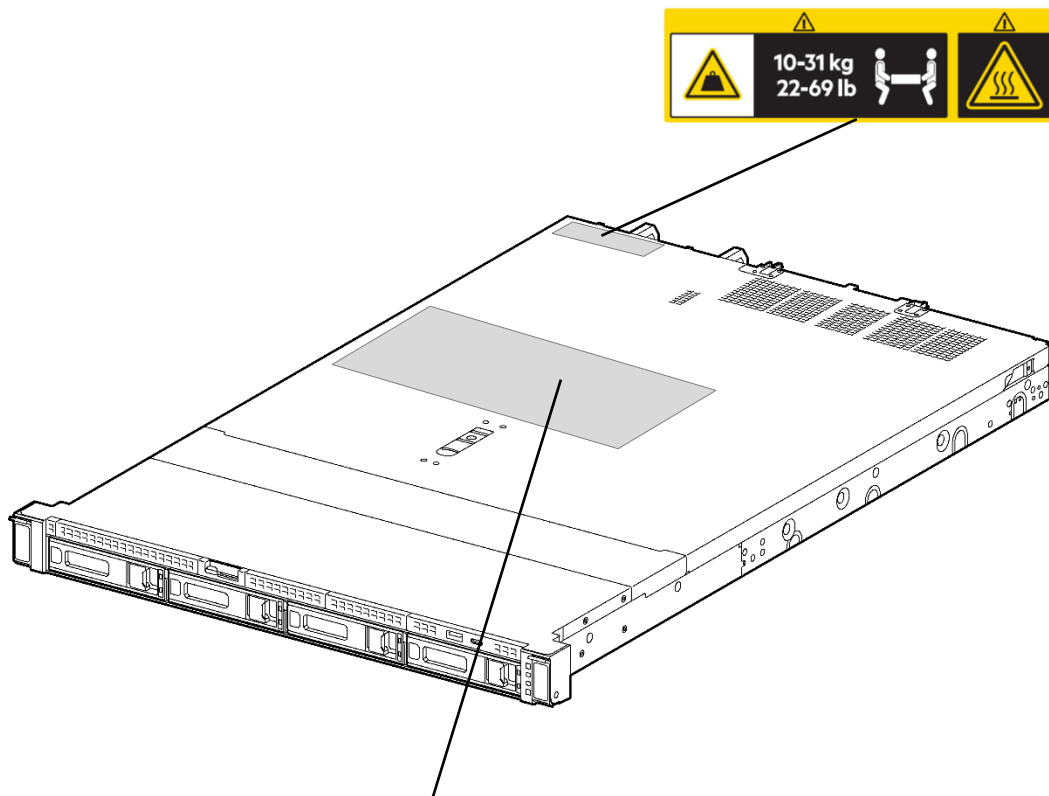
安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくため、本機に添付されている「安全にご利用いただくために」をよく読んでください。

記載の内容を守らずに製品を使用した場合、誤動作だけでなく、けがや発煙、火災等、意図しない安全上の問題が発生する原因になります。本製品をご使用になる前に、必ずお読みください。

警告ラベル

危険性のある部品やその周辺には警告ラベルがあります(印刷またはシールが貼られています)。ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください。このラベルがないときは販売店まで連絡してください。



注意 CAUTION ATTENTION	
<p>■ 内部のコンポーネントがあります。十分に冷たくなるまで待たせてください。 ■ Some components may become very hot during system operation, so ample time to allow cooling is as well as safe procedure. ■ 内部のコンポーネントは、電源オフ後、直ちにさわらないでください。 ■ Some internal components may be too hot to touch immediately after powering down. ■ 内部のコンポーネントは、電源オフ後、直ちにさわらないでください。</p>	<p>▲ この設備内熱線と高圧線。十分に注意してください。 ▲ Do not touch any wires inside the system, or touch any other internal components. ▲ 電気系統の取り扱いには十分に注意してください。 ▲ Ne touchez aucun câble ou composant interne.</p>
<p>■ 動作中のコンポーネントは、電源オフ後も熱線と高圧線と見なしてください。 ■ Some internal components may still be operationally hot when the system is powered off. ■ 電源オフ後も、内部のコンポーネントは熱線と高圧線と見なしてください。 ■ Some internal components may still be operationally hot when the system is powered off. ■ 電源オフ後も、内部のコンポーネントは熱線と高圧線と見なしてください。</p>	<p>▲ 電源オフ後も、内部のコンポーネントは熱線と高圧線と見なしてください。 ▲ To avoid the risk of personal injury, be careful when reaching into the system, even if power is off. ▲ 電源オフ後も、内部のコンポーネントは熱線と高圧線と見なしてください。 ▲ To avoid the risk of personal injury, be careful when reaching into the system, even if power is off.</p>
<p>▲ プラントの電源が、電源オフ後もシステムから電源供給されることがあります。 ▲ External power may still be supplied to the system even after power is off. ▲ 電源オフ後も、システムから電源供給されることがあります。 ▲ External power may still be supplied to the system even after power is off.</p>	<p>▲ 電源オフ後も、システムから電源供給されることがあります。 ▲ To avoid the risk of personal injury, be careful when reaching into the system, even if power is off. ▲ 電源オフ後も、システムから電源供給されることがあります。 ▲ To avoid the risk of personal injury, be careful when reaching into the system, even if power is off.</p>
<p>▲ 重量が重い場合があります。慎重に持ち上げ、運搬してください。 ▲ The system is heavy. Lift and carry it properly. ▲ 重量が重い場合があります。慎重に持ち上げ、運搬してください。 ▲ The system is heavy. Lift and carry it properly.</p>	<p>▲ 重量が重い場合があります。慎重に持ち上げ、運搬してください。 ▲ The system is heavy. Lift and carry it properly. ▲ 重量が重い場合があります。慎重に持ち上げ、運搬してください。 ▲ The system is heavy. Lift and carry it properly.</p>

取り扱い上のご注意(正しくお使いいただくために)

本製品を正しく動作させるため、次の注意事項を守ってください。これらの注意を無視した取り扱いをすると誤動作や故障の原因になります。

- 電波による影響を避けるため、本機の近くでは携帯電話などの電源をOFFにしてください。
- 「2章(2. 設置と接続)」を参照し、適切な場所に本機を設置してください。
- プラグアンドプレイに対応していない周辺機器のケーブル接続/取り外しは、本機の電源がOFFになっていることを確認し、電源コードをコンセントから外してから実施してください。
- 100Vまたは200Vのコンセントに電源コードを接続してください。
- 電源OFFまたは光ディスクを取り出す場合は、光ディスクアクセスランプが消灯していることを確認してください。
- 電源コードをコンセントから抜いた後、再び接続するときは30秒以上経過してから接続してください。
- 無停電電源装置(UPS)に接続している場合は、30秒以上経過してからONIになるようにスケジュールを設定してください。
- 電源ON後、POST終了までは、電源OFF、リセット、または電源コードを抜かないでください。
- 本機を移動させるときは、電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に清掃してください(清掃は「メンテナンスガイド」「1章(2. 日常の保守)」で説明しています)。ほこりの多い場所で運用を続けると、火災の原因となるおそれがあります。状況に応じて防塵フィルタのご使用をお勧めします。
- 落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策としてUPSなどを使うことをお勧めします。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認、調整をしてください。
 - 輸送後
 - 長期に保管した後
- システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高精度な時刻を要求するシステムの場合は、タイムサーバー(NTPサーバー)などを利用することをお勧めします。
- 長期に保管する場合は、保管環境条件(温度：-30～60℃、湿度：5～95%、ただし、結露しないこと)を守って保管してください。本機、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤動作や故障の原因になります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分に馴染ませてからお使いください。
 - 参考：冬季(室温と10度以上の気温差)の結露防止に有効な時間
 - ディスク装置：約2～3時間
 - メディア：約1日
- 本機は、休止状態/スタンバイをサポートしていません。
- 本製品は、法定耐用年数に合わせて標準保守期間を5年としており、安定稼働のためご購入後5年以内の機器更新を推奨します。推奨設置環境条件での運用であっても、長期間にわたるご使用により、誤動作のほか、感電や発煙、火災等の意図しない安全上の問題が発生する可能性があります。

- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。取り付けや接続ができて、弊社が動作を確認していない機器については、正常に動作せず本機が故障することがあります。これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理になります。

**保守サービスについて：**

本製品は、専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断、保守サービスを用意しています。正しい状態で使い続けるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約することをお勧めします。

- 次のような場所には設置しないでください。誤作動の原因となります。
 - ・ 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、一酸化窒素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する場所(※)。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などがふくまれている場所。
- (※) 腐食性ガスは自動車から放出される排気ガスや、温泉・火山地帯において噴出するガス、市街地のよどんだ川底から発生するガスなどに含まれます。

健康を損なわないためのアドバイス

コンピューター機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピューターを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で

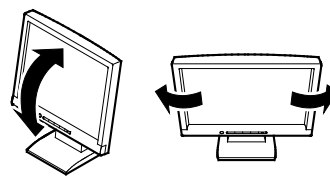
コンピューターを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。



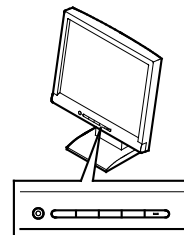
ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。



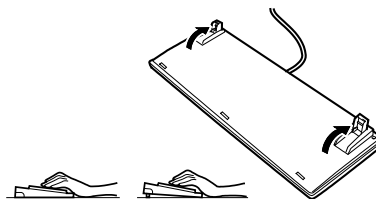
画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライツネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライツネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。



機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。



NEC iStorage NSシリーズ iStorage NS300Rm

1

概 要

本製品を導入する際に知っておいていただきたいことについて説明します。

1. はじめに

2. 付属品の確認

本製品の付属品について説明しています。

3. 特 長

本製品の特長とシステム管理について説明しています。

4. 各部の名称と機能

各部の名称と機能についてパーツ単位で説明しています。

1. はじめに

このたびは、NECのiStorage NSシリーズ製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本機は、最新のマイクロプロセッサ「インテルXeonプロセッサ」を搭載したサーバーです。

弊社の最新テクノロジーとアーキテクチャーにより、従来のサーバーでは実現できなかった「高性能」と「高信頼」を提供します。また、「拡張性」を考慮した設計であるため、汎用サーバーとして幅広くご利用いただけます。本機を正しくご使用になるために本書をよくお読みになり、製品の取り扱いを十分にご理解ください。

2. 付属品の確認

梱包箱の中にはさまざまな付属品が入っています。これらの付属品は、セットアップ、保守などにおいて必要となりますので**大切に保管してください**。

サーバーをラックに取り付けるために必要なラックマウント用ハードウェア部品は、すべてラックまたはサーバーシャーシに同梱されています。

- 電源コード
- ソフトウェアパッケージ式
- ラックマウント用ハードウェアおよびドキュメント
- フロントベゼル
- ベゼルロックキー(フロントベゼルに貼り付けられています)
- 「安全にご利用いただくために」
- 保証書(梱包箱に貼り付けられています)
- スタートアップガイド

以上の同梱品に加えて、次のものが必要になる場合があります。

- オペレーティングシステムまたはアプリケーションソフトウェア
- ハードウェアオプション
- ドライバー(ヘキサロビュラ規格など)

すべてが揃っていることを確認してください。万一、足りないものや損傷しているものがある場合、販売店まで連絡してください。



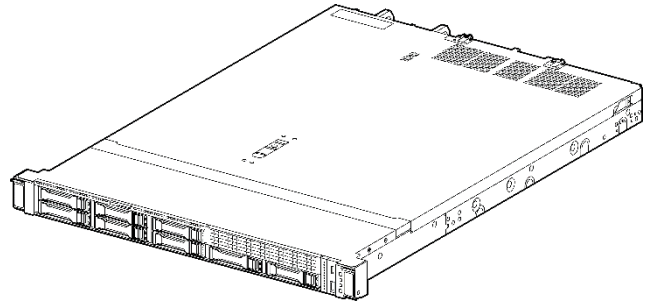
本機には、製品の製造番号などが記載された銘板や保守ラベルが貼ってあります。銘板と保証書の製造番号が一致しているか確認してください。一致していない場合、保証期間内の故障でも保証を受けられないことがあります。万一、異なっていた場合、販売店まで連絡してください。



セットモデルやBTO(工場組込み出荷)製品などは「組込製品・添付品リスト」もあわせて確認してください。

3. 特長

本製品の特長は次のとおりです。



高性能

- ・インテル Xeon 各種プロセッサに対応
Intel® Xeon® Processor Scalable Family
Xeon 6505P Processor (2.20 GHz, 12C/24T, TDP 150W, DDR5 6400)
- ・インテル ターボ・ブースト・テクノロジー機能
- ・インテル ハイパースレッディング・テクノロジー機能
- ・インテル AVX-512 拡張命令セット*1
- ・インテル Ultra Path インターコネクタ(UPI)
- ・インテル Run Sure テクノロジー
- ・高速メモリアクセス(DDR5 5200/6400対応) *2
- ・高速ディスクアクセス(SATA 6Gb/s対応, SAS 22.5Gb/s対応, NVMe 64Gb/s対応)
- ・高速10/25GBASE-SFP28,10/25GBASE-SFP+,10GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tインターフェイス (オプション)
(25Gbps/10Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps対応)を選択して搭載可能

高信頼性

- ・プロセッサスロットリング機能
- ・メモリ監視機能(エラー訂正/エラー検出)
- ・メモリx4 SDDC対応(一部メモリで利用できます)
- ・メモリADDDC対応(一部メモリで利用できます)
- ・メモリミラーリング機能
- ・バスパリティエラー検出
- ・温度検知
- ・異常検知
- ・内部ファン回転監視機能
- ・電源ユニットの冗長機能(ホットスワップ対応)
- ・RAIDシステム(ディスクアレイ)
- ・オートリビルド機能(ホットスワップ対応)
- ・システムユーティリティパスワード機能
- ・フロントベゼルによるロック
- ・HDD(ホットスワップ対応)

管理機能

- ・ サーバー管理ソフトウェア(ESMPROプロダクト)
- ・ 遠隔監視機能(iLO7)
- ・ RAIDシステム管理ユーティリティ
- ・ ハードディスクドライブ監視
- ・ 電源監視機能

省電力・静音性

- ・ 環境、負荷、構成に応じた最適な電源ユニットの選択
- ・ 電力監視機能
- ・ 電力制御機能
- ・ 80 PLUS® Titanium取得の高効率電源ユニット
- ・ 環境/負荷/構成に応じたきめ細やかなFAN制御
- ・ 静音設計
- ・ Enhanced Intel SpeedStep® Technologyに対応

拡張性

- ・ 豊富なオプションスロット
PCI Express 5.0 (x16レーン) : 1 スロット(フルハイト/ロープロファイル)(オプション)*3
PCI Express 5.0 (x16レーン) : 1 スロット(フルハイト) (オプション) *4
OCP3.0 PCI Express 5.0 (x16レーン) : 2スロット
- ・ 最大512GBの大容量メモリ
- ・ 光ディスクドライブベイを装備
- ・ USB3.2 Gen1対応(前面 : 1ポート、背面 : 2ポート、内部 : 1ポート)
- ・ マネージメント専用LANを1ポート装備

すぐに使える

- ・ BTO(工場組込み出荷)で、オペレーティングシステムのインストールとオプション組込みが実施済み
- ・ ハードディスクドライブ、増設用電源ユニットはケーブルを必要としないワンタッチ取り付け(ホットスワップ対応)
- ・ ワンタッチで取り付け可能なスライド式レール

豊富な機能搭載

- ・ 冗長電源対応(オプション電源増設時に有効)
- ・ ソフトウェアPower Off
- ・ リモートパワーオン機能
- ・ ACリンク機能
- ・ コンソールレス機能
- ・ 装置背面にディスプレイコネクタを装備
- ・ Redfish™ APIをサポートし、IPMI v2.0に準拠したベースボードマネジメントコントローラ(iLO7)を搭載

自己診断機能

- ・ Power On Self-Test(POST)

便利なセットアップユーティリティ

- ・ EXPRESSBUILDER(セットアップユーティリティ)
- ・ システムユーティリティ

*1 : すべてのサポートCPUで2命令同時実行。

*2 : 搭載するプロセッサやメモリの種類、搭載枚数により動作する周波数が変動します。

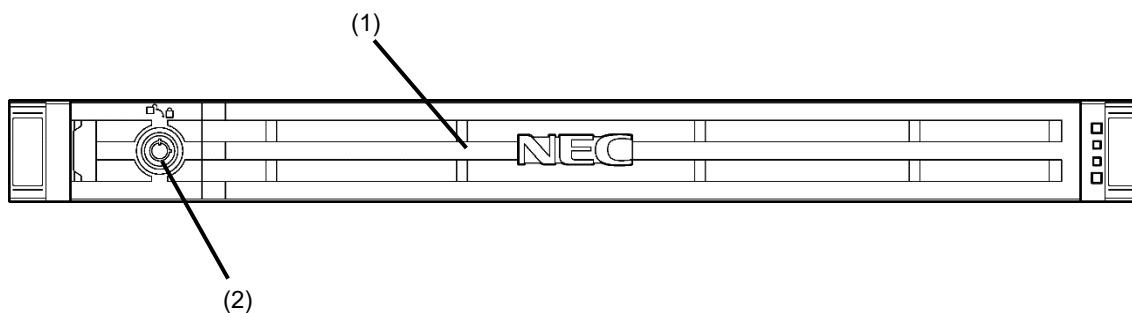
*3 : 1stライザカード N8116-121 / 122を使用時。

*4 : 2ndライザカード N8116-123を使用時。

4. 各部の名称と機能

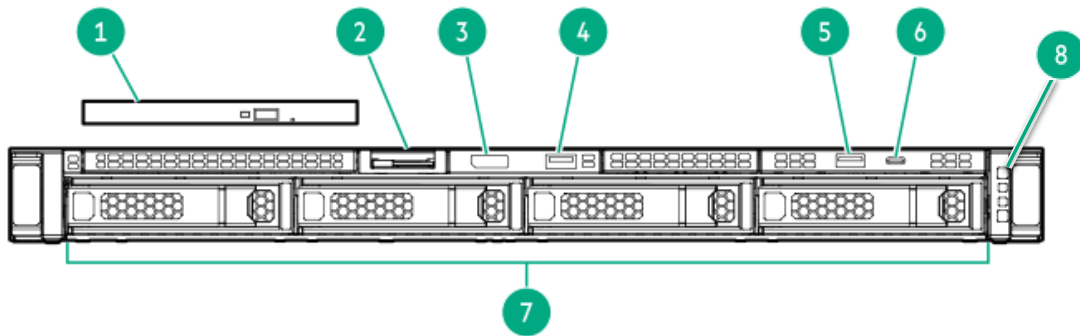
各部の名称について説明します。

4.1 前面



- (1) **フロントベゼル**
前面を保護するカバー。添付のベゼルロックキーでロックできる。
- (2) **キースロット**
フロントベゼルをロックする鍵の鍵穴。

4.2 前面 (フロントベゼルを取り外した状態)

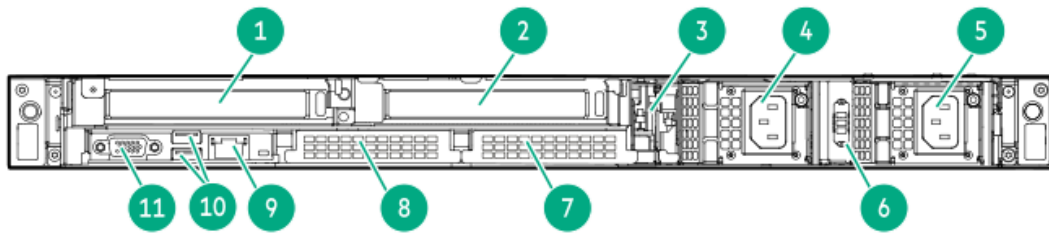


- (1) **光ディスクドライブ (オプション)**
購入時のオーダーによって、以下いずれかのオプションドライブが搭載される。
 - DVD-ROMドライブ
 - DVD Super MULTIドライブ
- (2) **スライドタグ**
型番、製造番号を記載したラベルが貼り付けられている。
- (3) **DisplayPort (オプション) (未サポート)**
- (4) **USB2.0コネクタ (オプション)**
USB2.0インターフェイスに対応している機器と接続する。
- (5) **USB3.2 Gen1コネクタ(前面)**
USB3.2 Gen1インターフェイスに対応している機器と接続する。
- (6) **iLOサービスポートUSBコネクタ**
iLOへ接続してログの取得等を行うために使用するUSBコネクタ。
詳細は、iLO7ユーザーズガイドを参照。
- (7) **3.5型ドライブベイ**
ハードディスクドライブを搭載するベイ。
標準では、すべての空きスロットにダミートレイが搭載されている。
- (8) **POWER スイッチ/ランプ**
電源をON/OFFするスイッチ。一度押すとPOWERランプが緑色に点灯し、ONの状態になる。
もう一度押すとOFFの状態になる。*1
4秒以上スイッチを押し続けると強制的に電源がOFFになる。
*1: OS起動後、POWERスイッチを押したときの動作はOSの設定に依存する。



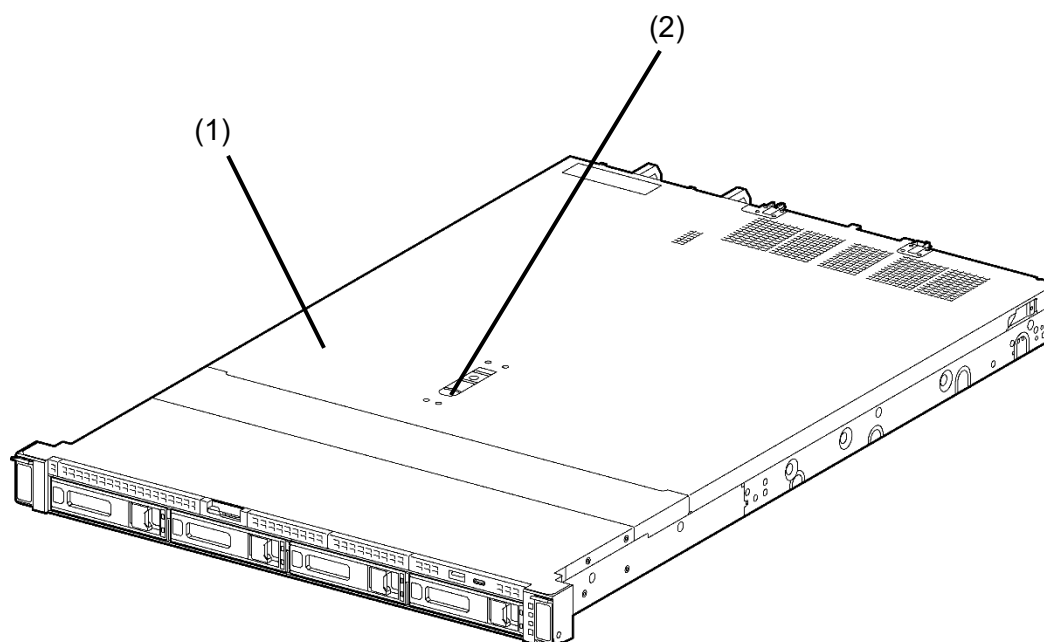
サーバー起動からOSの起動完了までの間は、iLOの再起動(リセット)を行わないでください。また、システムユーティリティの操作途中も、iLOの再起動(リセット)を行わないでください。

4.3 背面



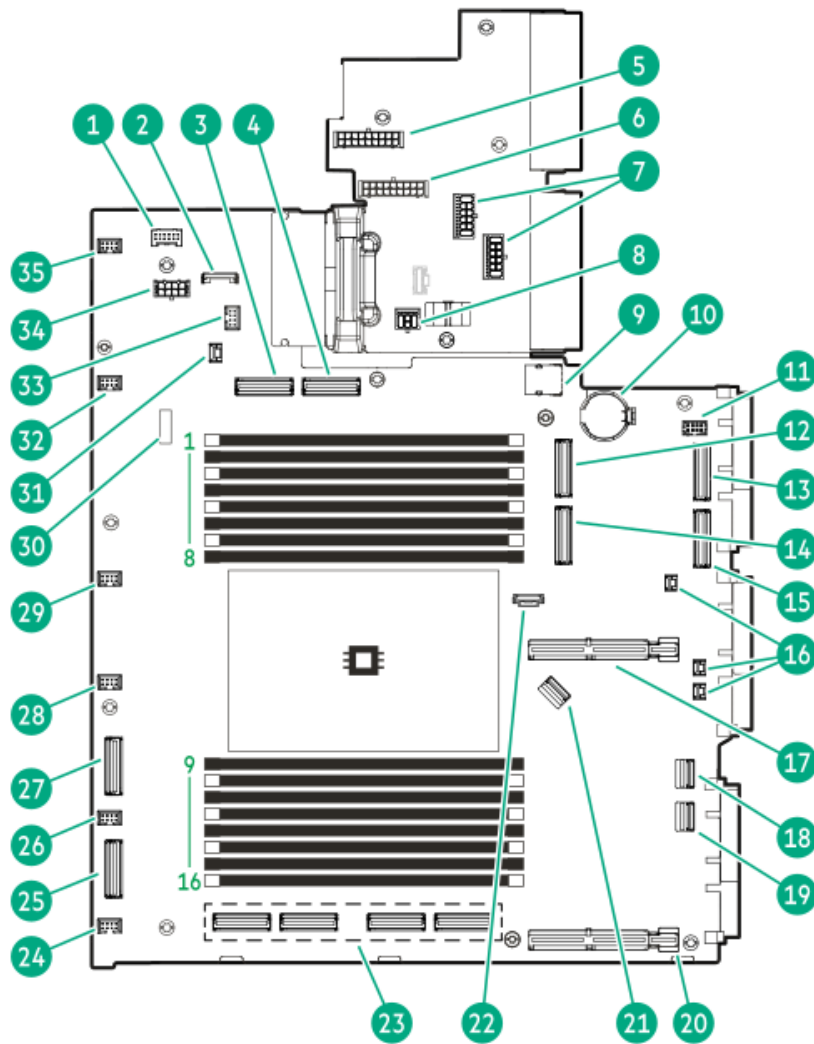
- | | |
|---|---|
| <p>(1) フルハイトPCIカード増設用スロット1 (オプション)
フルハイトのPCIボードを取り付けるスロット。</p> <p>(2) フルハイトPCIカード増設用スロット2 (オプション)
フルハイトのPCIボードを取り付けるスロット。</p> <p>(3) OSブートデバイス (オプション)
OSブートデバイスを取り付けるスロット。</p> <p>(4) 電源ユニット2(パワーサプライスロット2) (オプション)
2台目の電源ユニット。
2台目を手配することで冗長化します。</p> <p>(5) 電源ユニット1 (選択必須オプション)
本機にDC電源を供給する。</p> <p>(6) シリアルポート (オプション)
シリアルインターフェイスを持つ装置と接続する。専用回線に直接接続できません</p> | <p>(7) OCP Slot 2(B)</p> <p>(8) OCP Slot 1(A)</p> <p>(9) マネージメント専用LANコネクタ
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のコネクタ。
通常のLANとしては使用不可。
iLOとの接続のみ使用する。</p> <p>(10) USB3.2 Gen1コネクタ
USB3.2 Gen1インターフェイスに対応している機器と接続する。</p> <p>(11) ディスプレイコネクタ
ディスプレイと接続する。</p> |
|---|---|

4.4 外観



- (1) トップカバー
- (2) フードラッチ

4.5 マザーボード



- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (1) フラッシュバックアップユニットコネクタ | (19) USB 2.0/DisplayPortコネクタ |
| (2) ステータスLEDパネルコネクタ | (20) 1stライザコネクタ |
| (3) MCI/Oポート6 | (21) OSブートデバイスSATAコネクタ |
| (4) MCI/Oポート4 | (22) 液冷ヒートシンクコネクタ |
| (5) BOX1, 2電源コネクタ | (23) MCI/Oポート1 (未使用) |
| (6) BOX3, 4電源コネクタ (未使用) | (24) ファンコネクタ7 |
| (7) M-PIC電源コネクタ (未使用) | (25) MCI/Oポート0 |
| (8) M-PIC電源コネクタ (未使用) | (26) ファンコネクタ6 |
| (9) USB3.2 Gen1ポート | (27) MCI/Oポート2 |
| (10) リチウム電池 | (28) ファンコネクタ5 |
| (11) OSブートデバイス電源コネクタ | (29) ファンコネクタ4 |
| (12) MCI/Oポート17 | (30) システムメンテナンススイッチ |
| (13) MCI/O OCP 2(B)-1入力ポート | (31) トップカバーオープン検知キットコネクタ |
| (14) MCI/Oポート13 | (32) ファンコネクタ3 |
| (15) MCI/O OCP 2(B)-2入力ポート | (33) ファンコネクタ1 |
| (16) RAIDコントローラバックアップ電源コネクタ | (34) BOX5電源コネクタ (未使用) |
| (17) 2ndライザコネクタ | (35) ファンコネクタ2 |
| (18) 電源SW/USB3.2Gen1コネクタ | |

4.5.1 システムメンテナンススイッチ

位置	デフォルト	設定	機能
SW1 *1	OFF	OFF	通常はOFFに設定してください。
		ON	iLO7のセキュリティを無効に設定します。
SW2	OFF	予約	—
SW3	OFF	予約	—
SW4	OFF	予約	—
SW5 *2	OFF	OFF	通常はOFFに設定してください。
		ON	パワーオンパスワードとアドミニストレーターパスワードをクリアします。
SW6 *3	OFF	OFF	通常はOFFに設定してください。
		ON	システム設定をデフォルト値に戻します。*4
SW7	OFF	予約	—
SW8	OFF	予約	—
SW9	OFF	予約	—
SW10	OFF	予約	—
SW11	OFF	予約	—
SW12	OFF	予約	—

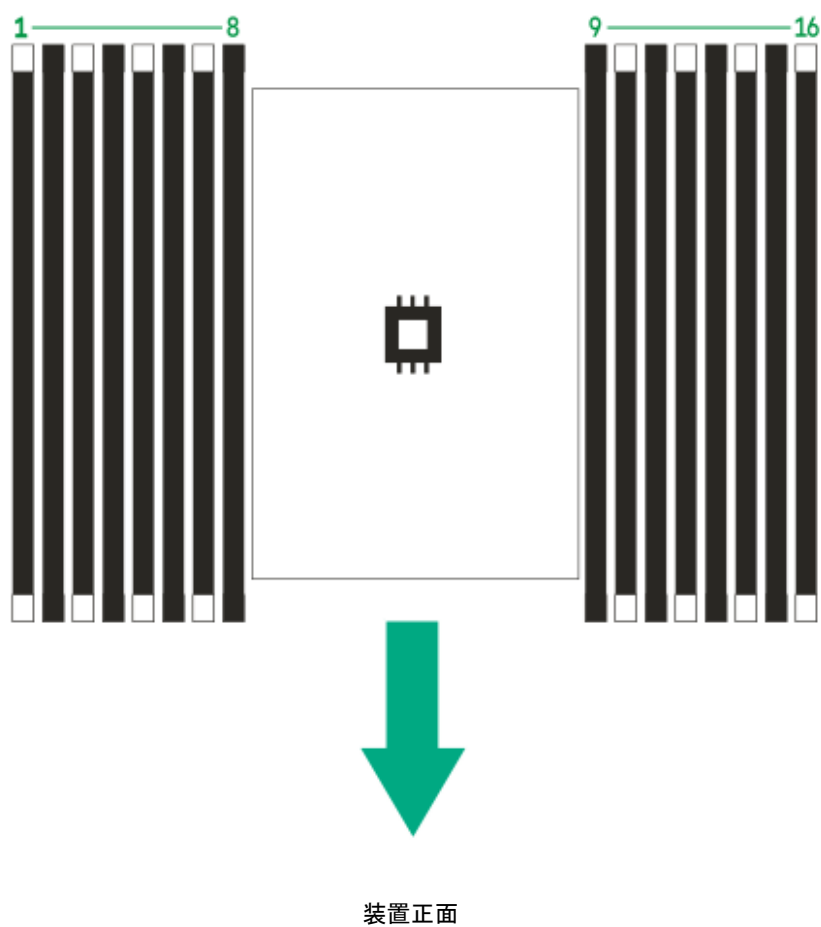


「予約」設定のスイッチは、弊社から別途指示がある場合を除いて変更しないでください。本機が故障したり、誤動作したりする原因になります。

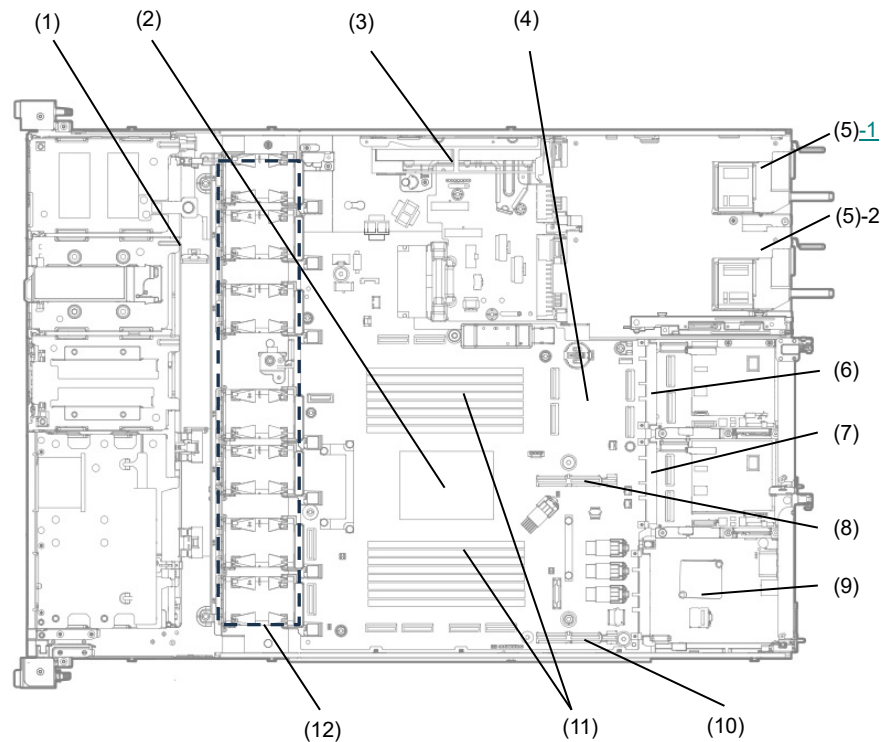
- *1 SW1は、管理者権限を与えられたiLO7のすべてのユーザーのパスワードがわからなくなってしまったときや、iLO7の機能を無効から有効に変更するときにONにしてください。ただし、iLOセキュリティ状態が High Security/高セキュリティの場合、SW1をONにしてもiLOへのログインに関するパスワード要件を無効にしません。
- *2 SW5の操作は、「メンテナンスガイド」の「1章(7.4.4 パスワードのクリア)」を参照してください。
- *3 SW6の操作は、「メンテナンスガイド」の「1章(7.4.3 システム設定をデフォルト値に戻す)」を参照してください。
- *4 デフォルト値は出荷時設定と異なる場合があります。

4.5.2 DIMMスロット

DIMMスロットには、1～16の番号が付けられています。

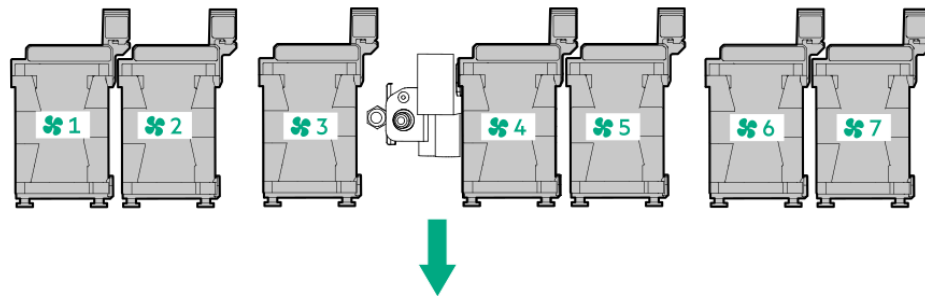


4.6 内部



- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) ストレージバックプレーン | (8) 2ndライザコネクタ
2ndライザカードはオプション |
| (2) プロセッサ(CPU) | (9) iLOボード |
| (3) フラッシュバックアップユニット
取り付け保持部品 | (10) 1stライザコネクタ
1stライザカードはオプション |
| (4) マザーボード | (11) DIMM (オプション)
1枚以上必須オプション |
| (5) 電源ユニット
括弧数字の後の数字はスロット番号を示す。
-1 PSU1 (選択必須オプション)
-2 PSU2 (オプション) | (12) ファン (オプション)
選択必須オプション |
| (6) OCPコネクタ2 (OCP B) | |
| (7) OCPコネクタ1 (OCP A) | |

4.7 冷却ファン



装置正面

サーバーは、冷却ファンの回転速度を環境に応じて最適な値に制御します。冷却ファンは、温度に応じて最小限の速度で回転します。

冷却ファンの出荷時の設定[Optimal Cooling]は、サーバーの設置環境や稼働状況により装置内部温度が高くなると高速回転になる場合があります。

冷却ファンが高速回転と低速回転を繰り返す場合は、「メンテナンスガイド (共通編)」を参照し、システムユーティリティの冷却ファンの設定を[Increased Cooling]へ変更してください。

また、冷却ファンの設定によっては装置の表面温度が高くなる場合があります。

装置の表面温度が気になる場合は冷却ファンの設定を[Increased Cooling]へ変更してください。

なお、工場出荷時の冷却ファンの設定のままでも、構成部品の動作温度保証範囲を満足するように冷却ファンを制御しております。

・メンテナンスガイド (共通編)

「1章 便利な機能」

- 「2. システムユーティリティ」
- 「2.2.2 BIOS/Platform Configuration(RBSU)」
- 「(12) Advanced Optionsメニュー」
- 「(a) Fan and Thermal Optionsメニュー」

サーバーは、温度に関連して、以下の場合にシャットダウンします。

- 注意レベルの温度が検出された場合、iLO7は、安全なOSのシャットダウン処理を行います。重大レベルの温度が検出された場合は、OSのシャットダウン処理を行わず、強制的に電源を切ります。
- 「Thermal Shutdown」機能が「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Disabled」に設定されている場合、注意レベルの温度が検出されたときは、OSのシャットダウン処理を行わずにそのまま運用しますが、重大レベルの温度が検出されたときは、強制的に電源を切ります。



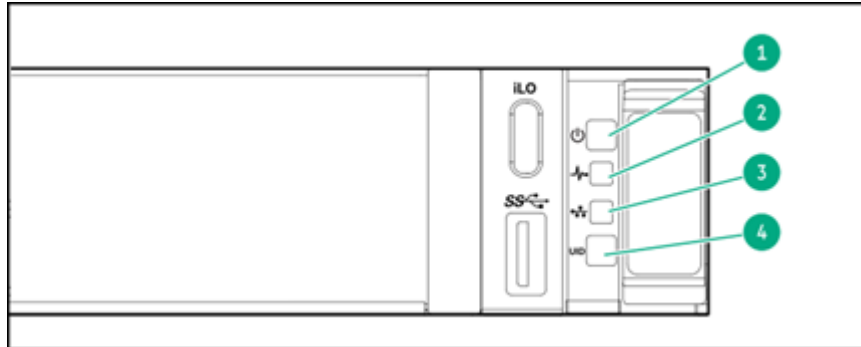
「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Thermal Shutdown」機能が「Disabled」に設定されている場合、高温によりサーバーが損傷する場合があります。



ESMPRO/ServerAgentServiceをインストールしている場合、高温時のシャットダウンはESMPRO/ServerAgentServiceが実行するため、「Thermal Shutdown」の設定は「Disabled」に設定してください。

4.8 ランプ表示

4.8.1 前面のランプ



番号	項目	ステータス	意味
1	電源スイッチおよびシステム電源ランプ ^{*1}	緑色で点灯	システムに電源が入っています
		緑色で点滅（毎秒1回）	電源投入シーケンスを実行中です
		アンバー色で点灯	システムはスタンバイ状態です
		消灯	電源が供給されていません ^{*2}
2	ステータスランプ ^{*1}	緑色で点灯	正常
		緑色で点滅（毎秒1回）	iLOが再起動しています
		アンバー色で点滅	システムの機能が劣化しています ^{*3}
		赤色で点滅（毎秒1回）	システムがクリティカルな状態です ^{*3}
		消灯	システムに電源が入っていません
3	LINK/ACTランプ ^{*1,*4}	緑色で点灯	ネットワークにリンクされています
		緑色で点滅（毎秒1回）	ネットワークが動作しています
		消灯	ネットワークが動作していません
4	UIDスイッチ/ランプ ^{*1} ※サーバー起動からOSの起動完了までの間およびシステムユーティリティの操作途中は、iLOの再起動（リセット）を行わないでください。	青色で点灯	動作中
		青色で点滅（毎秒1回）	リモート管理またはファームウェアアップグレードを実行中です
		青色で点滅（毎秒4回）	UIDスイッチを使ったiLO再起動シーケンスが開始されました
		青色で点滅（毎秒8回）	UIDスイッチを使ったiLO再起動シーケンスを実行中です
		消灯	動作していません

*1 この表で説明した4つすべてのランプが同時に点滅している場合は、電源障害が発生しています。詳しくは、「(2) 電源障害ランプ」を参照してください。

*2 電源が供給されていない、電源コードが接続されていない、電源ユニットが搭載されていない、電源ユニットが故障している、または電源コードが外れています。

*3 ステータスランプが劣化状態またはクリティカル状態を示している場合は、システムIMを確認するか、iLOを使用してシステムステータスを確認してください。

*4 LINK/ACTランプは、スキャンチェーン機能のないOCN NICアダプタ、またはPCIe NICアダプタからのNIC LED LINK/ACT表示をサポートしません。

(1) UIDスイッチの機能

UIDスイッチを押すとServer Health Summaryを表示することができます。さらに、UIDランプが青色で早い点滅（毎秒4回）になるまでUIDスイッチを押し続けると、iLOの再起動が行えます。



サーバー起動からOSの起動完了までの間(POST(Power On Self Test)実行中も含みます)は、iLOの再起動を行わないでください。また、システムユーティリティの操作途中も、iLOの再起動を行わないでください。該当タイミングでiLOの再起動を行うと、期待しない動作となる場合があります。

(2) 電源障害ランプ

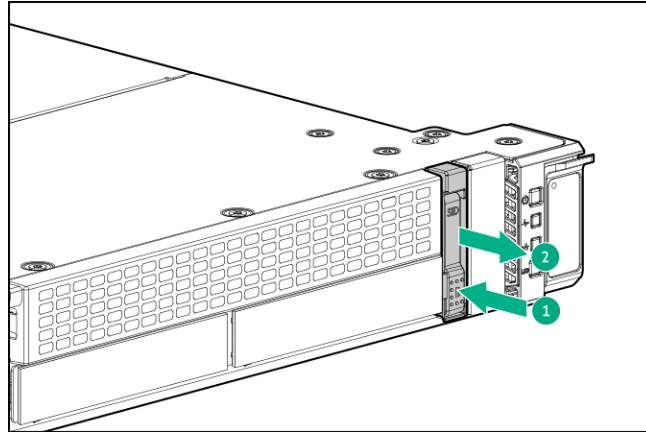
次の表は、電源障害ランプの動作と該当するサブシステムを示しています。

サブシステム	ランプの動作
マザーボード	1回の点滅
プロセッサ	2回の点滅
メモリ	3回の点滅
ライザカードまたはPCIeスロット	4回の点滅
LOMカード	5回の点滅
RAIDコントローラ/SASコントローラ	6回の点滅
マザーボードPCIeスロット	7回の点滅
電源バックプレーン	8回の点滅
ストレージバックプレーン	9回の点滅
電源ユニット	10回の点滅
PCIe増設カードまたはライザカード	11回の点滅
シャーシ	12回の点滅

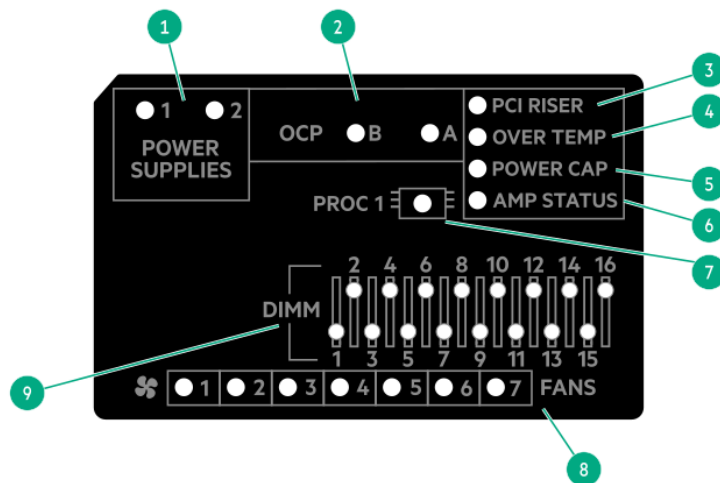
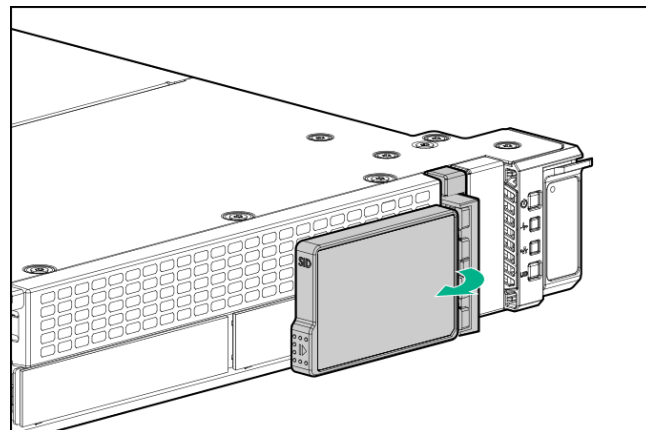
(3) ステータスLEDパネル(Systems Insight Display)

ステータスLEDパネル(Systems Insight Display)ランプは、マザーボード上の部品レイアウトを表しています。これらのランプ表示は、トップカバーを取り付けた状態で、被疑部品を診断することができます。

1. パネルを押して、その後引き出します。



2. パネルをすべて引き出した後、パネルを折り返しランプの状態を見ます。



番号	項目	ステータス	意味
1	電源ユニットランプ POWER SUPPLIES	消灯	正常
		アンバー色で点灯	以下のいずれかの状態が発生しています: 電源サブシステムの劣化 電源装置の故障 入力電源の喪失
2	OCPランプ	消灯	ネットワークにリンクされていません。 NICランプが消灯している場合は、本体背面のランプでステータスを確認してください。
		緑色で点灯	ネットワークにリンクされていません
		緑色で点滅	ネットワークにリンクされ動作しています
3	ライザカードランプ PCI RISER	消灯	正常
		アンバー色	ライザカードユニットが正しく取り付けられていません
4	温度超過ランプ OVER TEMP	消灯	正常
		アンバー色	高温を検出
5	消費電力上限ランプ POWER CAP	消灯	システムはスタンバイの状態か、消費電力上限が設定されていません
		緑色で点灯	消費電力上限が適用されます
6	AMPステータスランプ AMP STATUS	消灯	AMPモードが無効
		緑色で点灯	AMPモードが有効
		アンバー色で点灯	フェールオーバー
		アンバー色で点滅	無効な構成
7	プロセッサランプ PROCS	消灯	正常
		アンバー色	プロセッサに障害が発生しています
8	冷却ファンランプ FANS	消灯	正常
		アンバー色	冷却ファンに障害が発生しているか、または冷却ファンが認識されていません
9	DIMMランプ DIMM GROUP DIMM	消灯	正常
		アンバー色	DIMMに障害が発生しているか、または構成に問題があります

フロントパネルのステータスランプがアンバー色または赤色で点灯している場合、サーバーに問題が発生しています。詳しくは、次項の「(4) ステータスLEDパネル(Systems Insight Display)ランプの組み合わせ」を参照してください。

(4) ステータスLEDパネル(Systems Insight Display)ランプの組み合わせ

次のランプ点灯の組み合わせは、システム状態を示します。

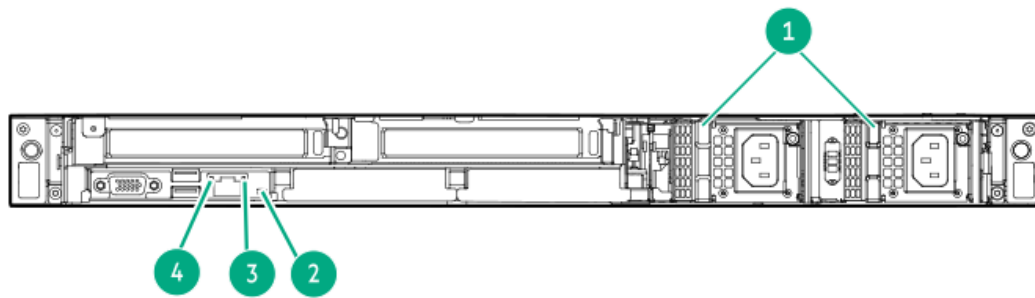
- ・ステータスLEDパネルランプ
- ・ステータスランプ
- ・システム電源ランプ

ステータスLEDパネルランプ		ステータスランプ	システム電源ランプ	意味
プロセッサランプ	アンバー色	赤色	アンバー色	以下に示す1つまたは複数の状態が発生している可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ソケットXのプロセッサに障害が発生しました。 ・ソケットにプロセッサXが取り付けられていません。 ・プロセッサXがサポートされていません。 ・POST実行中に、故障したプロセッサをROMが検出しました。
	アンバー色	アンバー色	緑色	ソケットXのプロセッサが障害予測状態です。
DIMMランプ	アンバー色	赤色	緑色	1つまたは複数のDIMMに障害が発生しました。
	アンバー色	アンバー色	緑色	スロットXのDIMMが障害予測状態です。
温度超過ランプ	アンバー色	アンバー色	緑色	ヘルスドライバーが警告温度を検出しました。
	アンバー色	赤色	アンバー色	サーバーがハードウェアの温度異常を検出しました。
ライザカードランプ	アンバー色	赤色	緑色	ライザカードユニットが適切に取り付けられていません。
冷却ファンランプ	アンバー色	アンバー色	緑色	1つの冷却ファンが故障したか取り外されています。
	アンバー色	赤色	緑色	2つ以上の冷却ファンが故障したか取り外されています。
電源ユニットランプ	アンバー色	赤色	アンバー色	以下に示す1つまたは複数の状態が発生している可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・装着されている電源装置は1台だけで、その電源装置はスタンバイの状態です。 ・電源装置の障害 ・マザーボードの障害
	アンバー色	アンバー色	緑色	以下に示す1つまたは複数の状態が発生している可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・冗長電源装置が装着されていますが、機能しているのは1台の電源装置だけです。 ・冗長電源装置にAC電源コードが接続されていません。 ・冗長電源装置の障害 ・POST実行時に電源装置の不一致が検出されたか、ホットプラグ追加により電源装置が一致なくなりました。
消費電力上限	消灯	—	アンバー色	スタンバイ
	緑色	—	緑色で点滅	電源投入を待っています。
	緑色	—	緑色	電力が使用可能です。
	アンバー色 点滅	—	アンバー色	電力が使用できません。



複数のDIMMスロットのLEDが点灯している場合は、さらにトラブルシューティングが必要です。他のすべてのDIMMを取り外して、DIMMの各バンクをテストしてください。バンクにある各DIMMを正常に動作しているDIMMと交換して、障害のあるDIMMを特定してください。

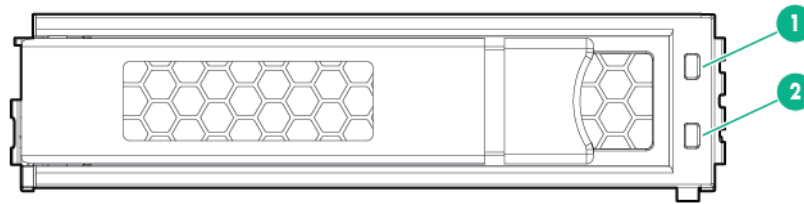
4.8.2 背面のランプ



番号	項目	ステータス	意味
1	AC POWER1ランプ AC POWER2ランプ	緑色で点灯	正常
		消灯	次の1つまたは複数の状況が発生している ・ AC電源が供給されていない ・ 電源ユニットに障害が発生している ・ 電源ユニットがスタンバイモードに入っている ・ 電源ユニットが電流制限を超えている
2	UIDランプ	青色で点灯	識別が有効です。
		青色で点滅	システムはリモートで管理されています。
		消灯	識別が無効です。
3	ACTランプ	緑色で点灯	動作しています。
		緑色で点滅	動作しています。
		消灯	動作していません。
4	LINKランプ	緑色で点灯	接続されています。
		消灯	ネットワークにリンクされていません。

4.8.3 ホットプラグ対応SATAドライブのランプ

・3.5型ドライブ



番号	項目	ステータス	意味
1	障害/特定ランプ	アンバー色で点灯	このドライブは故障しているか、サポートされていないか、無効です。
		青色で点灯	ドライブは正常に動作しており、管理アプリケーションによって識別されています。
		アンバー/青色の点滅（1秒あたり1回の点滅）	ドライブに障害が発生したか、このドライブの障害予測アラートが受信されました。ドライブは、管理アプリケーションによっても識別されています。
		アンバーの点滅（1秒あたり1回の点滅）	このドライブの障害予測アラートが受信されました。できるだけ早くドライブを交換してください。
		消灯	ドライブは正常に動作しており、管理アプリケーションで識別されていません。
2	認識/動作ランプ	緑色で点灯	ドライブは正常に認識されています。動作はしていません。
		緑の点滅（1秒あたり1回の点滅）	ドライブは次のいずれかを実行しています。 <ul style="list-style-type: none"> ・RAIDの再構築または実行 ・ストライプサイズの移行の実行 ・容量拡張の実行 ・論理ドライブ拡張の実行 ・消去 ・スペアパーツが動作
		緑の点滅（1秒あたり4回の点滅）	ドライブは正常に動作しています。
		消灯	ドライブがRAIDコントローラによって構成されていないか、スペアドライブです。



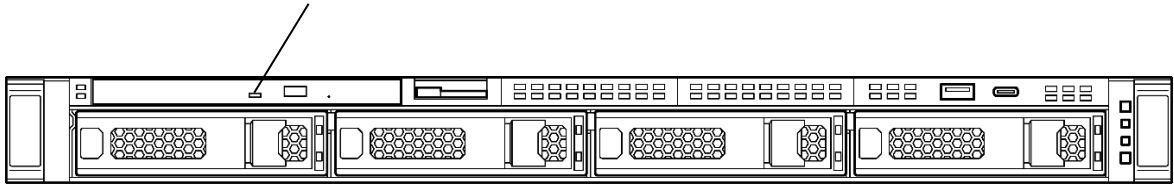
オートリビルド機能を使うときは次の注意事項を守ってください。

- リビルド中は本機の電源OFF、または再起動しないでください。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は90秒以上空けてください。
- 他のリビルド中のハードディスクドライブが存在するときは、ハードディスクドライブを交換しないでください。

4.8.4 光ディスクアクセスランプ(オプション)

前面にある光ディスクドライブのアクセスランプは、CDまたはDVDにアクセスしているときに点灯します。

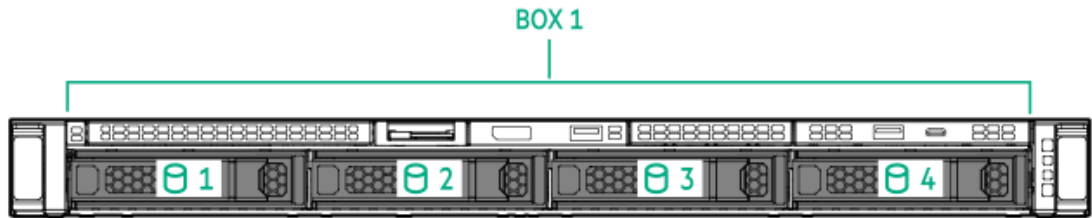
光ディスクドライブのアクセスランプ



4.9 ドライブベイ番号

4.9.1 ドライブベイ番号

ストレージバックプレーンが直接コントローラに接続される場合、ドライブベイ番号は1から始まります。
以下にその例を図示します。



NEC iStorage NS シリーズ iStorage NS300Rm

2

準備

本機を使う前に準備することについて説明します。

1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し

オプションの取り付け/取り外しの方法と注意事項について説明しています。

オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組込み出荷)」でオプションをすべて組込み指示したとき、ここで説明している手順は省略できます。

2. 設置と接続

本機の設置にふさわしい場所とケーブルの接続について説明しています。

1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し

オプションの取り付け/取り外しと注意事項について説明します。

オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組込み出荷)」でオプションをすべて組込み指示したとき、この節(「1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し」)で説明している手順は省略できます。



- 弊社認定の保守サービス会社の保守員が作業することをお勧めします。
- オプションおよびケーブルは、弊社が指定する部品を使用してください。指定以外の部品を取り付けた結果、誤動作または故障・破損についての修理は、保証期間内であっても有償になります。

1.1 安全上の注意

安全にオプションの取り付け/取り外しをするため、次の注意事項を必ず守ってください。

警告

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリーやニッケル水素バッテリー、リチウムイオンバッテリーを取り外さない
- 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない



注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- 感電注意

1.2 取り付け／取り外しの概要

次の手順に従って、部品の取り付け/取り外しをします。

 注意	
	<p>装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 落下注意 ● 装置を引き出した状態にしない ● カバーを外したまま取り付けない ● 高温注意 ● 指を挟まない

1. ラックに搭載しているときは、UID スイッチを使って作業対象のサーバーを確認します。
本書の「2章(1.3 サーバーの確認(UID スイッチ))」を参照してください。
2. フロントベゼルを取り付けているときは、フロントベゼルを取り外します。
本書の「2章(1.4 フロントベゼル)」を参照してください。
3. 電源が ON のときは、電源を OFF にします。
本書の「3章(5. 電源の OFF)」を参照してください。
4. 電源コードをコンセントから抜き、本機からも外します。



- 本機から電源コードを取り外した後、30 秒以上待ってから作業してください。電源コードを取り外した直後は、冷却ファンなどの部品が動作を続けていることがあります。
- 電源ユニットの AC POWER ランプが消灯することを確認してください。

5. ハードディスクドライブの増設のみのときは、手順 10 に進みます。電源ユニットの増設のみのときは、手順 11 に進みます。それ以外の内蔵オプションの取り付け、取り外しのときは、本機をラックから取り外し、丈夫で平らな机の上に置きます。
本書の「2章(2.1 設置)」を参照してください。



本機をラックから引き出したまま放置しないでください。

6. トップカバーを取り外します。
本書の「2章(1.5 トップカバー)」を参照してください。
7. 取り付け、取り外しする部品に応じて順に作業します。
本書の「2章(1.6 TPM~1.23 電源ユニット)」まで参照してください。

8. トップカバーを取り付けます。
本書の「2章(1.5 トップカバー)」を参照してください。
9. ラックへ搭載します。
本書の「2章(2.1 設置)」を参照してください。
10. ハードディスクドライブを取り付けます。
本書の「2章(1.22 ドライブ)」を参照してください。
11. 電源ユニットを取り付けます。
本書の「2章(1.23 電源ユニット)」を参照してください。
12. フロントベゼルを取り付けます。
本書の「2章(1.4 フロントベゼル)」を参照してください。

以上で、内蔵オプションの取り付け、取り外しは完了です。

引き続き、本書の「2章(2.2 接続)」を参照して、セットアップを続けてください。



チェック

トップカバー、拡張スロットカバー、ブランクカバー等を取り外したまま長時間サーバーを動作させないでください。このような状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われないために冷却機構が正常に機能しなくなり、高温によって装置が損傷する場合があります。

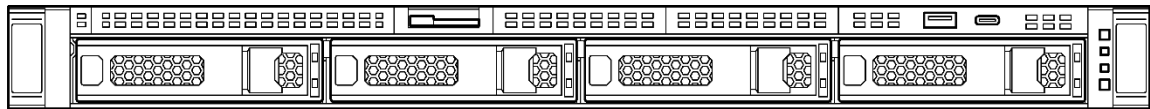
1.3 サーバーの確認(UID スイッチ)

UID(ユニット ID)スイッチを使うと、目的のサーバーがどれか見分けることができます。

本機が運用中のとき、電源を OFF にしたり、ケーブルを外したりする前に、UID スイッチを使って目的のサーバーを確認してから作業するようにしてください。

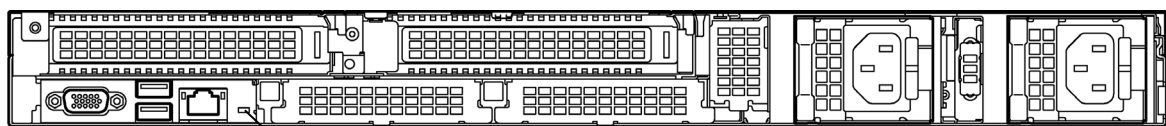
UID スイッチを押すと UID ランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯します。

前面 4x3.5 型ドライブモデル



UID スイッチ / ランプ

背面



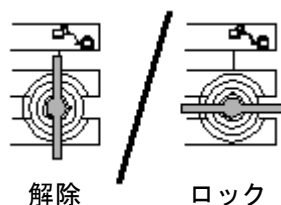
UID ランプ

1.4 フロントベゼル

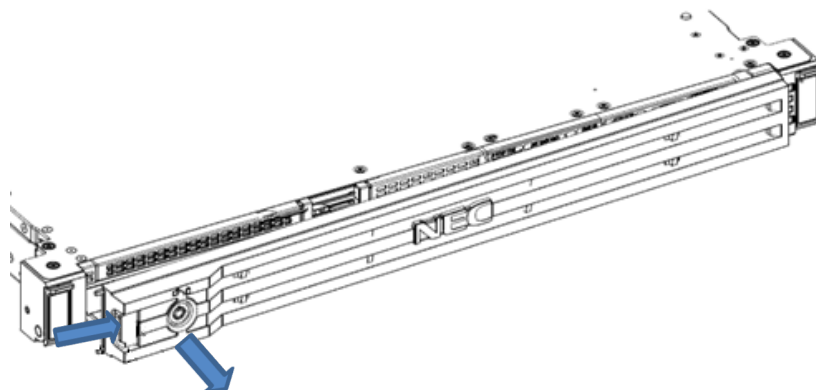
POWER スイッチなどの操作、またはトップカバーを取り外すときは、フロントベゼルを取り外します。

1.4.1 フロントベゼルの取り外し

13. キースロットにベゼルロックキーを差し込み、キーをフロントベゼル側に軽く押しながら回して、ロックを解除します。



14. フロントベゼルを正面から見て左側のレバーを右方向に押してロックを外し①、左側のみ 10cm 程度手前に引き②、右側のフック部分を引き抜くようにして装置から取り外します。



チェック

このとき、誤って POWER スイッチを押さないように注意してください。



重要

正しい手順で取り外さないと、フロントベゼルを破損することがあります。

1.4.2 フロントベゼルの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行ってください。



チェック

このとき、誤って POWER スイッチを押さないように注意してください。



重要

正しい手順で取り付けない場合、フロントベゼルを破損するおそれがあります。

1.5 トップカバー

オプションを取り付け/取り外し、または内部のケーブル接続を変更するときは、トップカバーを取り外します。事前に以下の準備をしてください。

- T-10のヘキサロビュラドライバー、またはマイナスドライバー

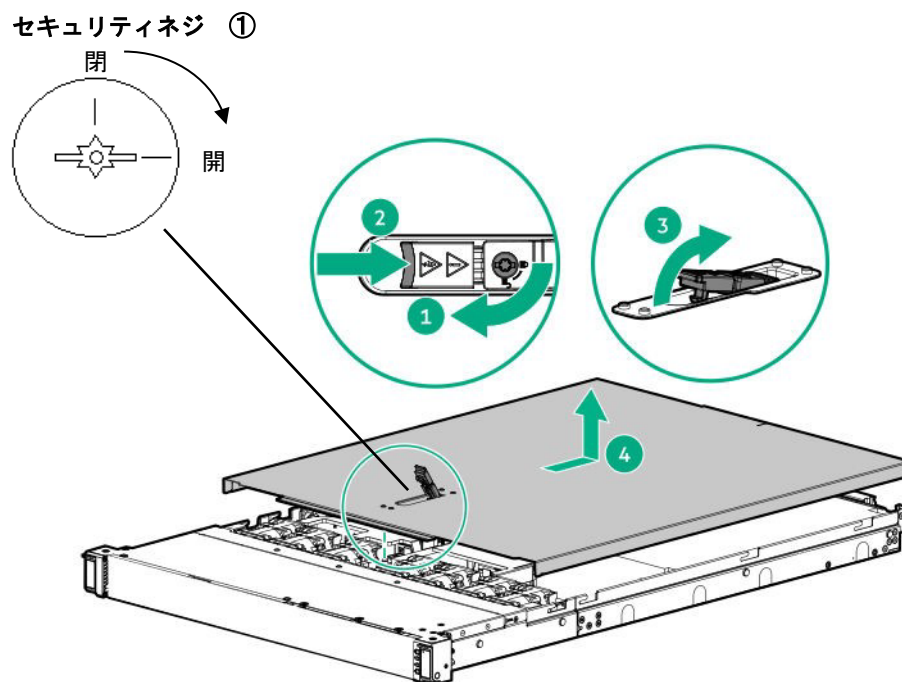
1.5.1 トップカバーの取り外し

1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順1~5を参照して準備します。



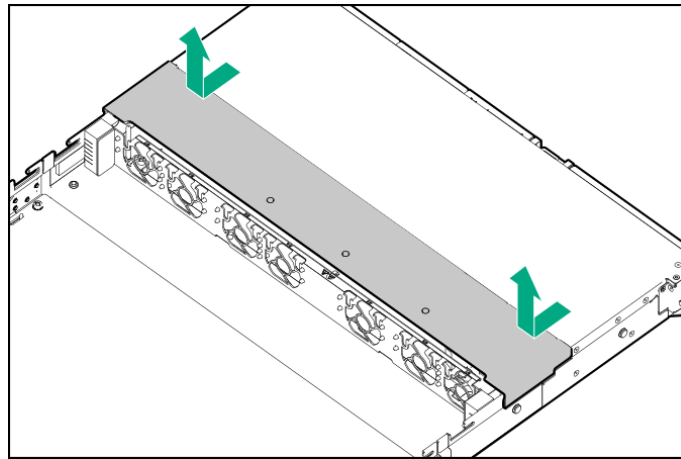
正しい手順に従わない場合、ハードウェアが破損するおそれがあります。

2. セキュリティネジをヘキサロビュラドライバー、またはマイナスドライバーで開けます。
3. 天面にあるフードラッチを背面側に押しロックを解除し、フードラッチを背面側に開けます。



4. トップカバーをシャーシの背面側に少しスライドさせます。
5. トップカバーを持ち上げて取り外します。

6. 必要に応じてミドルカバーを取り外してください。



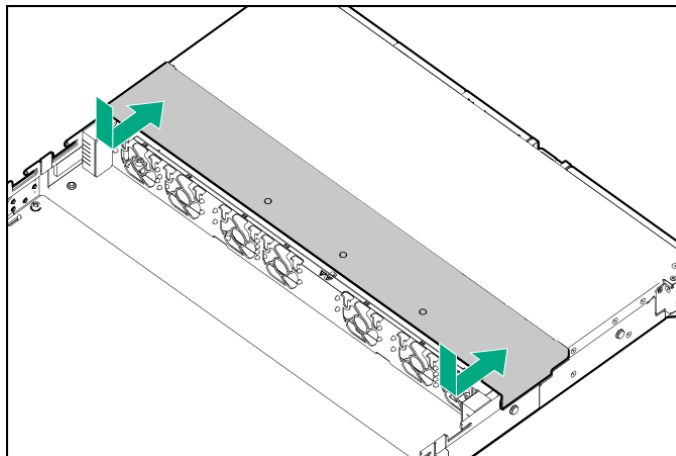
1.5.2 トップカバーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行ってください。

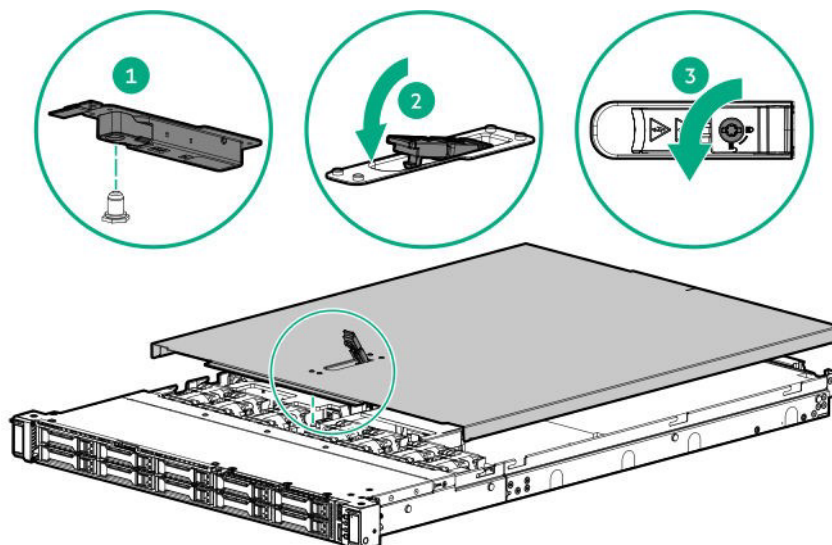


正しい手順に従わない場合、ハードウェアが破損するおそれがあります。

1. ミドルカバーを取り付けてください。



2. トップカバーのラッチを開けたまま、ラッチの下部にある穴に、シャーシ上のガイドピンを挿入します。
3. トップカバーのラッチを閉じます。
4. トップカバーのラッチをロックします。



1.6 TPM

この節に記載された手順に従って、本機に TPM (Trusted Platform Module) を有効にしてください。

Microsoft Windows BitLocker ドライブ暗号化機能などのドライブ暗号化テクノロジーを使用するとき、TPM を有効にする必要があります。詳細について、Microsoft 社の Web サイトを参照してください。

ハードウェア交換の際には、次のガイドラインに従ってください。

- ハードウェアの取り付けや交換をするとき、弊社のサービス窓口で TPM、または、暗号化テクノロジーを有効にすることはできません。セキュリティ上の理由から、お客様が有効にしてください。
- BitLocker を使用するとき、必ずリカバリキー/パスワードを保管してください。BitLocker がシステムの健全性が侵害された可能性を検出したとき、リカバリモードに入るためにリカバリキー/パスワードが必要です。
- 弊社は、TPM の不適切な使用によって発生したデータアクセスのブロックについて、責任を負いかねます。TPM を利用した暗号化機能の操作は、各オペレーティングシステムに付属の暗号化テクノロジー機能のドキュメントを参照してください。

1.6.1 TPM の有効化手順



必ず、本節に記載されている手順に従ってください。
手順に従わない場合、ハードウェアが損傷することや TPM が正しく動作しないことがあります。

1. POST 中に<F9>キーを押し、システムユーティリティを起動します。
2. TPM Visibility オプションを[Visible]に設定します。
System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module Options > Advanced Trusted Platform Module Options > TPM Visibility
3. <F12>キーを押し、設定を保存して再起動します。

1.6.2 TPM の無効化手順



必ず、本節に記載されている手順に従ってください。
Microsoft Windows BitLocker ドライブ暗号化機能などのドライブ暗号化テクノロジーを使用している場合、ドライブ暗号化テクノロジーを無効にしてから、本手順を実施してください。

1. POST 中に<F9>キーを押し、システムユーティリティを起動します。
2. TPM Visibility オプションを[Hidden]に設定します。
System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module Options > Advanced Trusted Platform Module Options > TPM Visibility
3. <F12>キーを押し、設定を保存して再起動します。

1.6.3 Windows の BitLocker に関する注意事項

BitLocker をセットアップするとき、リカバリキー/パスワードが生成されます。BitLocker を有効にした後、保存および印刷することができます。

BitLocker を使用するとき、必ずリカバリキー/パスワードを保管してください。BitLocker がシステムの健全性が侵害された可能性を検出したとき、リカバリモードに入るためにリカバリキー/パスワードが必要です。

セキュリティを確保するため、リカバリキー/パスワードの情報は、次のガイドラインに従って保管してください。

- 必ず複数の場所に保管する。
- 本機から離れた場所に保管する。
- BitLocker で暗号化したハードディスクドライブに保管しない。

1.7 プロセッサー(CPU)

本機にはXeon 6505P Processorが標準搭載されています。



チェック

プロセッサーやシステムボードの損傷を防止するために、このサーバーのプロセッサーの交換や取り付けは、認定された担当者のみが行ってください。



- 「安全にご利用いただくために」の「1章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。
- 指定以外の CPU を使用しないでください。サードパーティーの CPU などを取り付けると、CPU だけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有償になります。
- 以前より速度の速いプロセッサーを取り付ける場合は、プロセッサーを取り付ける前に、システム ROM をアップデートしてください。



チェック

マザーボードのピンは、非常に壊れやすく、簡単に損傷します。マザーボードの損傷を防



チェック

ヒートシンクを取り扱うときは、常にフィンの軸部分に沿って持ってください。フィンの部分を持つとフィン部分にダメージを与えることがあります。

1.8 1U 高性能ファン N8181-216

本機には高性能ファン(7個)が標準搭載されています。

1.8.1 取り付け



サーバーダメージを防止するために、ファンを取り付ける前に、すべての DIMM ラッチが、ロックされていることを確認してください。



トップカバーを開いているか、取り外した状態で長い間サーバーを運用しないでください。この環境で運用すると、不適切な気流と不適切な冷却によって、熱の損傷を引き起こすことがあります。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

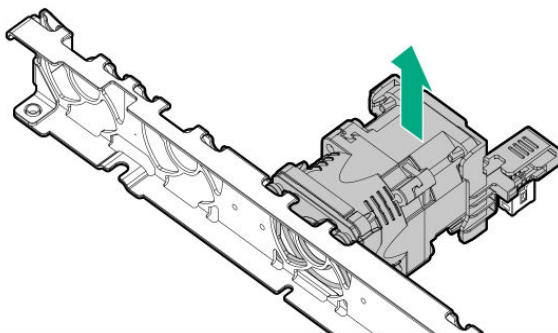
オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。



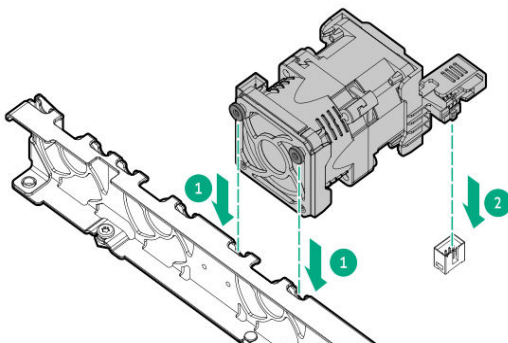
同じサーバー内に標準ファンと高性能ファンを混在させないでください。

2. ファンベイから標準ファンをすべて取り外します。



3. 7つのファンベイそれぞれに高性能ファンを取り付けます。

必要に応じて、タブを押して各ファンが安全に取り付けられていることを確認します。このときファンのタブ以外のエリアを押さないよう注意してください。



本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブかSSDあるいはダミートレーを実装してください。

4. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源をONにします。

1.8.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.8.3 ファンの機能について



チェック

装置の損傷を防止するために、最適な数のファンが取り付けられていない場合は、サーバーを長時間動作させないでください。サーバーが起動する場合もありますが、必要なファンが取り付けられて稼働していない状態でサーバーを動作させないでください。

高性能ファンに障害や欠損が発生すると、冗長性を失います。

本機は、温度が上昇し、ファンの回転速度を上げてサーバーを冷却する必要性が発生するまでは、ファンは最小限の速度で回転します。

本機は、温度に関連した以下の場合にシャットダウンします。

- 注意レベルの温度が検出された場合、iLO7 は、POST 実行時および OS で、通常の方法のシャットダウンを実行します。通常のシャットダウンが行われる前にサーバーハードウェアが重大レベルの温度を検出した場合、サーバーが即時シャットダウンを実行します。
- 「Thermal Shutdown」機能が「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Disabled」に設定されている場合、注意レベルの温度が検出されても、iLO7 は通常の方法のシャットダウンを実行しません。この機能が「Disabled」に設定されている場合でも、重大な温度レベルが検出されると、サーバーハードウェアは即時シャットダウンを実行します。



チェック

高温によるシャットダウン機能がシステムユーティリティで不可に設定されると、装置部品が熱により損傷を受ける可能性があります。



ヒント

ESMPRO/ServerAgentService をインストールしている場合、高温時のシャットダウンは、ESMPRO/ServerAgentService により実行されるため、「Thermal Shutdown」の設定は「Disabled」に設定してください。

1.9 1U 高性能ヒートシンク N8101-1935

本機には高性能ヒートシンクが標準搭載されています。

1.9.1 取り扱い上の注意

けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源スイッチではシステムの電源を完全に切ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。



チェック

プロセッサやマザーボードの損傷を防止するために、本機のプロセッサの交換や取り付けは、交換スキルを持った担当者のみが行ってください。



重要

- 「安全にご利用いただくために」の「1章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。
- 指定以外の CPU を使用しないでください。サードパーティーの CPU などを取り付けると、CPU だけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有償になります。



チェック

マザーボードのピンは、非常に壊れやすく、簡単に損傷します。マザーボードの損傷を防止するために、プロセッサまたはプロセッサソケットの接点には触れないでください。



チェック

ヒートシンクを取り扱うときは、常にフィンの軸部分に沿って持ってください。フィンの部分を持つとフィン部分にダメージを与えることがあります。

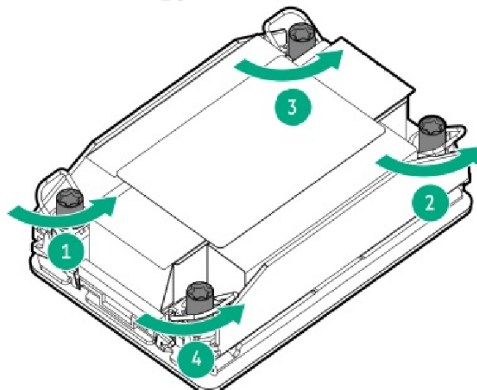
1.9.2 取り外し・取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

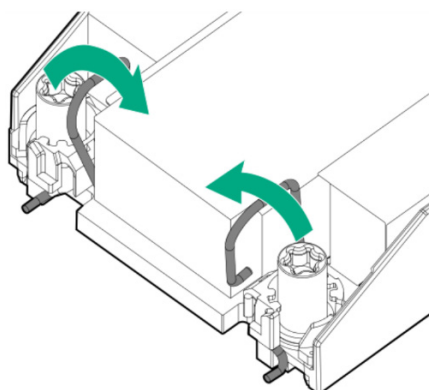
- オプションプロセッサヒートシンクキットに含まれる部品
- T-30 のヘキサロピュラドライバー

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

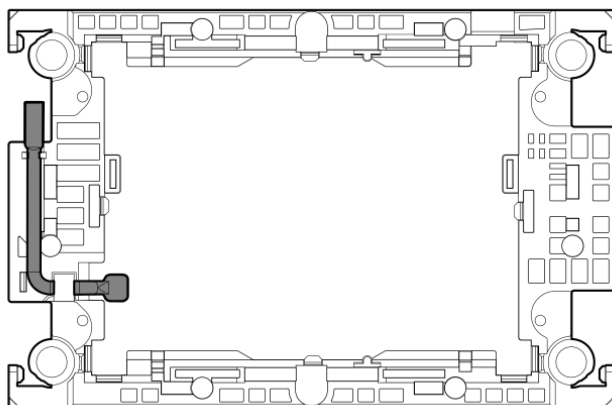
1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
2. 既存のプロセッサヒートシンクモジュールを取り外します。
 - ① ヒートシンクを冷まします。
 - ② T-30 ヘキサロピュラドライバーを使用して、ヒートシンクのネジ（4 個）を番号順に緩めます。



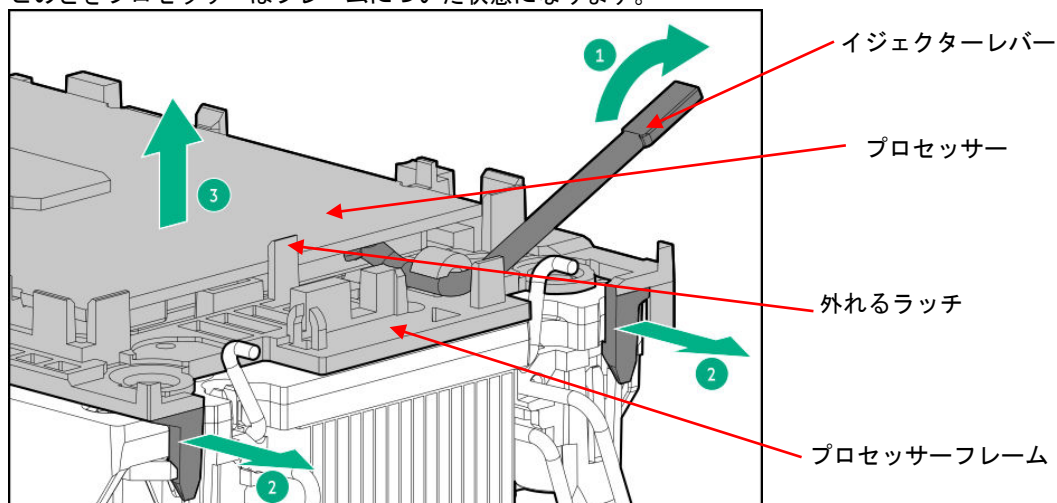
- ③ プロセッサーヒートシンクのラッチを内側に倒し、上側に持ち上げてモジュールを取り外します。



- ④ プロセッサーヒートシンクモジュールをひっくり返し、プロセッサのコンタクト面を上側にして置きます。
- ⑤ プロセッサースocketに保護カバーを取り付けます。
3. プロセッサーとヒートシンク間のサーマルグリースの付着を解除します。
- ① イジェクターレバーを確認します。



- ② サーマルグリースの付着を解除するには、イジェクターレバーを静かに引き上げます。このときプロセッサを固定しているラッチが1か所外れ、ヒートシンクからプロセッサが浮いた状態になります。
- ③ プロセッサモジュールにある4か所のラッチを全部外します。このときプロセッサはフレームについた状態になります。



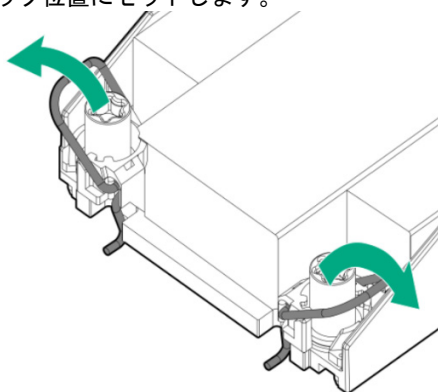
- ④ ヒートシンクからプロセッサフレームを取り外します。
 - ⑤ イジェクターレバーを元の状態に戻します。
 - ⑥ プロセッサをフレームに固定するラッチが 1 個外れているので、元の状態に戻してプロセッサを固定します。
4. アルコールを使って、プロセッサに付着している熱グリースを取り除きます。その後アルコールを十分に乾燥させます。



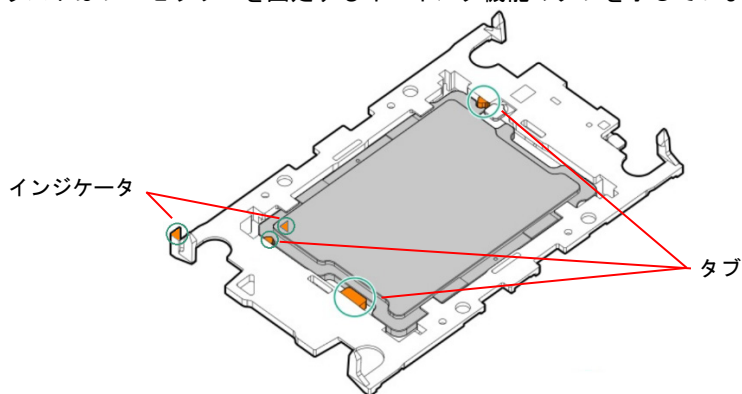
チェック

プロセッサの接点には触れないでください。

5. ヒートシンクラッチをロック位置にセットします。



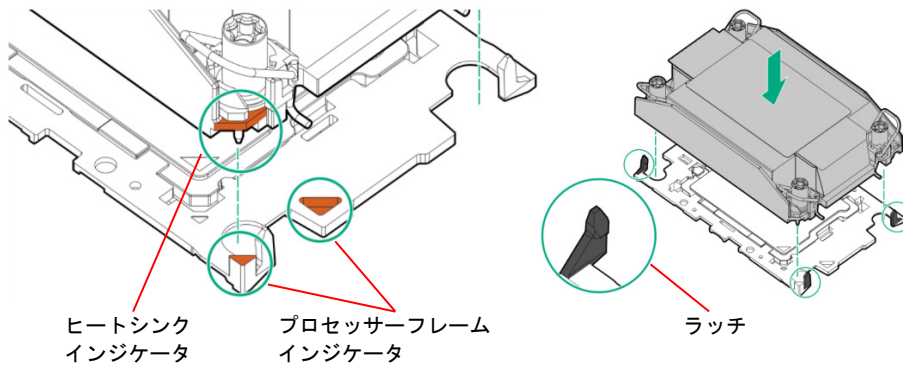
6. 高性能ヒートシンクのサーマルグリースを保護しているプラスチックカバーを取り外します。
7. プロセッサがプロセッサフレームにしっかりと固定されていることを確認します。次のイラストはプロセッサを固定するキーイング機能のタブを示しています。



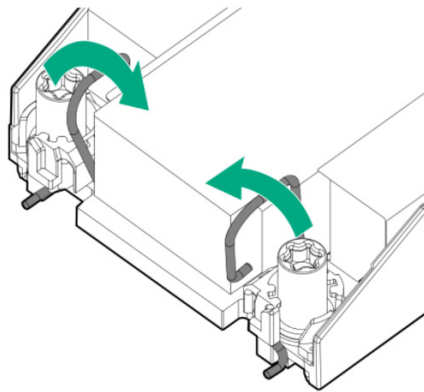
チェック

- プロセッサがプロセッサフレームにしっかりと固定されていることを確認してください。
- プロセッサとプロセッサフレームのインジケータが一致していることを確認してください。

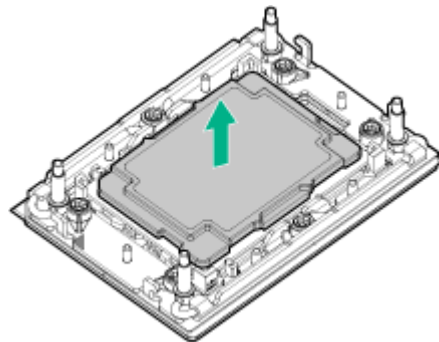
8. プロセッサを乗せたプロセッサフレームのインジケータとヒートシンクのインジケータを合わせ、プロセッサフレームの4か所のラッチをヒートシンクにはめ込み固定します。



9. ヒートシンクラッチをロック解除位置にセットします。



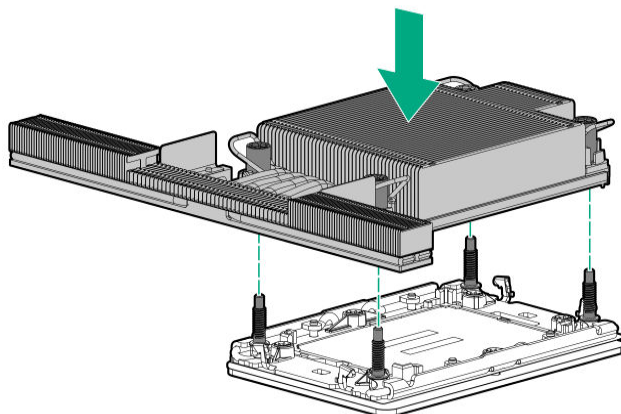
10. プロセッサの位置を確認し、プロセッサソケットの保護カバーを取り外します。



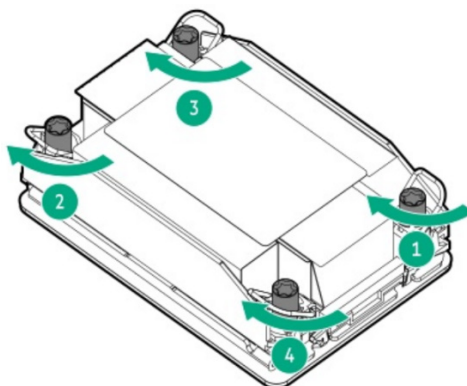
保護カバーは大切に保管してください。

11. ヒートシンクラベルで装置前面を確認します。

12. アセンブリを位置合わせポストに位置合わせし、ソケットに収まるまでゆっくりと下げます。ヒートシンクの位置合わせポストにはキーになっていますので、プロセッサは1つの方向のみに取り付けられます。



13. T-30 のヘキサロビュラドライバーでヒートシンクのネジ（4 個）を番号順に止まるところまで締めて固定します。

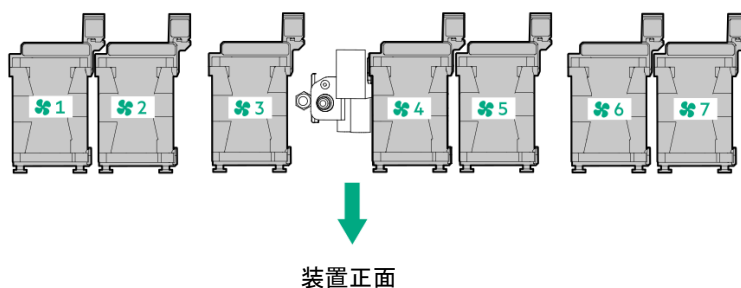


14. ヒートシンクがマザーボードと水平に取り付けられていることを確認します。



- 斜めに傾いているときはいったんヒートシンクを取り外してから、もう一度取り付けてください。
水平に取り付けられない原因は次のことが考えられます。
 - － CPU が正しく取り付けられていない。
 - － ヒートシンクを固定しているネジが完全に締められていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。

15. ファンを取り付けます。取り付けについては「2章 1.8 1U 高性能ファン N8181-216」をご参照ください。



16. 本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



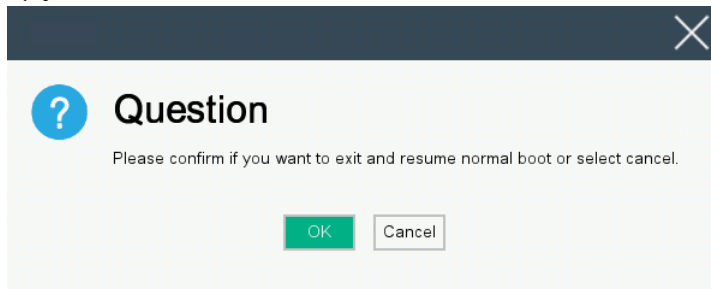
不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブかSSDあるいはダミートレイを実装してください。

17. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源をONにします。

1.9.3 プロセッサタイプの識別

サーバーにインストールされたプロセッサタイプはPOST画面で確認できます。

1. サーバーをリブートします。
サーバーがリスタートし、POST画面が表示されます。
2. <F9>キーを押します。
システムユーティリティ画面が表示されます。
3. [System Information > Processor Information]を選択します。
サーバーに取り付けたプロセッサについての詳細な情報が画面に表示されます。
4. メインのメニューが表示されるまで<ESC>キーを押します。
5. 下記メニューが表示されるので[OK]を選択しシステムユーティリティから抜け、ブートモードに移行します。



1.9.4 取り外し



- CPUが故障したとき以外は取り外さないでください。
- CPUを取り外し、保護カバー、ダミーカバーを取り付けなかった場合、冷却効果が下がり、故障するおそれがあります。

CPUの交換または取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

CPUを取り付けない場合は、さらに、次の手順を行ってください。

1. 保護カバーをCPUソケットに取り付けます。
2. 増設ファンを取り外します。
3. ファンブランクカバーを取り付けます。

1.10 DIMM

Dual Inline Memory Module(DIMM)は、マザーボード上の DIMM スロットに取り付けます。マザーボード上には DIMM を取り付けるスロットが 16 個あります。



- 「安全にご利用いただくために」の「1章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。
- 弊社指定以外の DIMM を使用しないでください。サードパーティーの DIMM などを取り付けると、DIMM だけでなくマザーボードが故障することがあります。これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は、保証期間中でも有償になります。



DIMM は最大 256GB (32GBx8 枚)まで増設できます。

1.10.1 サポートする最大 DIMM 容量

本機は、アーキテクチャー(x86 アーキテクチャー)と OS の仕様により、使用可能な最大の DIMM 容量が変わります。

最大メモリ容量一覧

OS	各OSがサポートする最大DIMM容量	本機がサポートする最大DIMM容量
Windows Server IoT 2025 for Storage	4PB	256GB



搭載メモリが **32GB** を超えている場合は、ページファイルやダンプファイルの作成先ドライブを考慮する必要があります。詳細は、管理者ガイド概要編「メモリを増設する」をご確認ください。

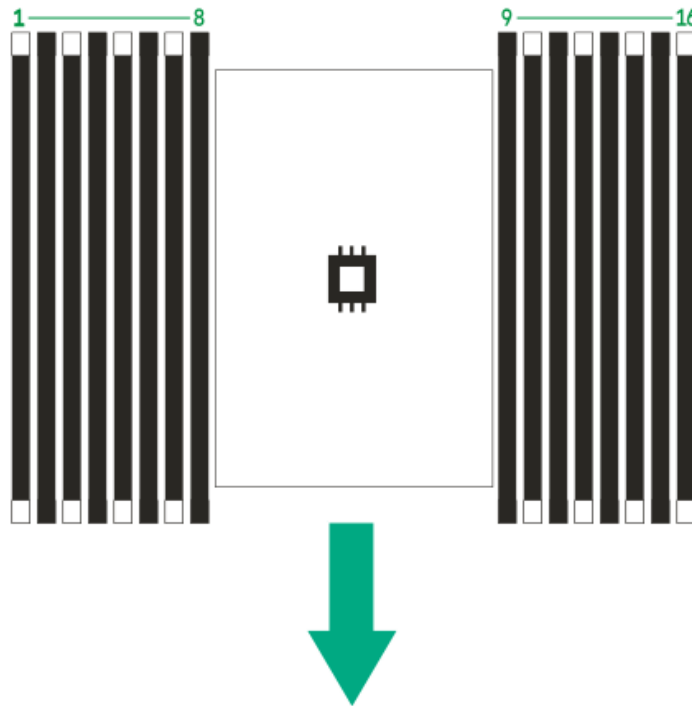
1.10.2 DIMM の増設



メモリ RAS 機能を利用する場合は、メモリボードがサポートしているメモリ RAS 機能一覧をご確認ください。

このサーバーのメモリサブシステムは、チャンネルに分けられます。プロセッサは 8 つのチャンネルをサポートし、各チャンネルは 2 つの DIMM スロットをサポートします。

DIMM スロット番号の位置については、下図を参照してください。



装置正面

メモリの搭載位置はメモリの搭載枚数によって異なります。

- ・メモリ搭載位置、“○”記載の DIMM スロットに搭載する。

DIMMスロット番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
メモリ搭載枚数と搭載順	DIMM 1枚		■		■		■		■		○	■		■		■	
	DIMM 2枚			○							○						
	DIMM 4枚		■	○	■		■	○	■	■	○	■		○	■		
	DIMM 8枚	○	■	○	■	○	■	○	■	■	○	■	○	■	○	■	○
	DIMM 12枚	○	○	○	■	○	○	○	■	■	○	○	○	■	○	○	○
	DIMM 16枚	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



メモリ搭載枚数が 3/5/6/7/9/10/11/13/14/15 枚の構成はサポート対象外です。POST で例のような下記のメッセージが表示されます。サポート対象の構成でお使いください。

3046 - Unsupported DIMM Configuration Detected - Processor 1 DIMM 3 violates DIMM population rules. (Major Code:00000017, Minor Code:00000013).

31B3 - The DIMM population on one or more processors results in a memory configuration that is not validated. This may result in non-optimal memory performance or other unexpected behavior.

1.10.3 メモリとプロセッサの互換性に関する情報

・メモリ動作周波数

DDR5 メモリの動作周波数は CPU 種類/メモリ構成により変わります。

実際の最大動作周波数については下表をご参照ください。

CPU ブランド	動作周波数 駆動電圧 1.1V
Xeon ® 6505 Processor	6,400MHz *1

*1 : 2DPC は 5,200MHz

動作時のメモリ速度は、定格 DIMM 速度、チャンネルごとに取り付けられている DIMM、プロセッサモデル、およびシステムユーティリティで選択された速度によって決まります。

・最大メモリ容量

最大メモリ容量は、DIMM 容量、取り付けられている DIMM の数、メモリタイプによって決まります。

最大メモリ容量

N コード	DIMM タイプ	DIMM ランク	容量 (GB)	1CPU (GB)
N8102-772	RDIMM	デュアル	32	256

1.10.4 メモリ機能について

本機は、メモリ RAS 機能として「Advanced ECC 機能」、「メモリ ADDDC 機能」、「メモリミラーリング機能」を持っています。

本機では常にいずれかのメモリ RAS 機能が有効になります。

「Advanced ECC 機能」は、DIMM 上の同じ DRAM デバイス障害が発生した場合にメモリエラーを訂正し、動作を継続する機能です。

「メモリ ADDDC 機能」を使用すると、本機は DIMM 上で複数の DRAM デバイス障害が発生した場合にメモリエラーを訂正し、動作を継続できます。これにより、アドバンスド ECC で利用できる以上の訂正不可能メモリエラーに対する保護が提供されます。

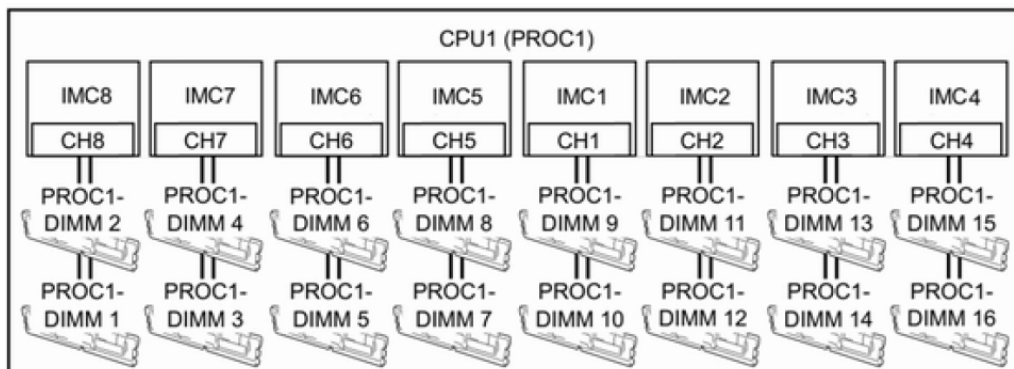
「メモリミラーリング機能」は、メモリチャンネル間でのメモリの監視と切り替えを行うことによって冗長性を保つ機能です。次ページより説明します。

搭載するメモリによりサポートしているメモリ RAS 機能が異なります。下表をご参照ください。

N コード	Advanced ECC 機能	メモリ ADDDC 機能	メモリミラーリング機能
N8102-772	○	×	○

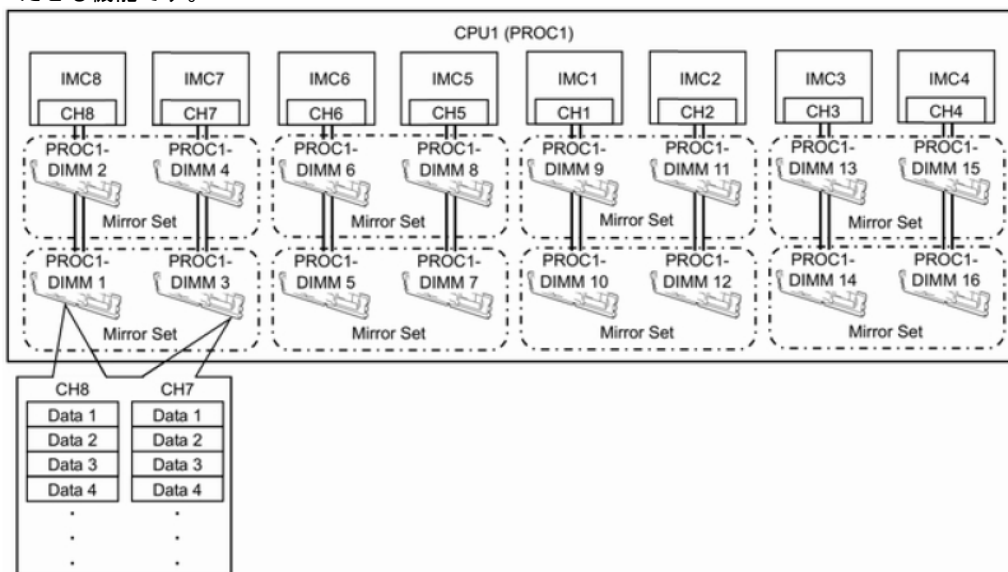
*1 Single Device Data Correction (SDDC)は、DIMM に搭載される複数のメモリ・チップのうち 1 チップが故障しても、データを自動修復する機能です。

本機のマザーボードは、メモリを制御するための「メモリチャンネル」が 8 系統に分かれています。



(1) メモリミラーリング機能

メモリミラーリング機能は、同じメモリコントローラ配下の2つのメモリチャンネル間(チャンネル1とチャンネル2、もしくはチャンネル3とチャンネル4、もしくはチャンネル5とチャンネル6、もしくはチャンネル7とチャンネル8)で構成されたDIMMのグループ(ミラーセット)に同じデータを書き込むことにより冗長性を持たせる機能です。



メモリミラーリング機能が有効な場合、「Memory Mirroring Mode」は以下の設定を選択できます。

- 「Full Mirror」 - 使用可能なメモリの合計の50%をミラーリング用として予約します。
- 「Partial Mirror(20% above 4GB)」 - 4GBを超える使用可能なメモリの合計の約20%をミラーリング用として予約します。
- 「Partial Mirror(10% above 4GB)」 - 4GBを超える使用可能なメモリの合計の約10%をミラーリング用として予約します。
- 「Partial Mirror(Memory below 4GB)」 - メモリ構成に応じて、4GB未満の2GBまたは3GBのメモリをミラーリング用としてセットアップします。
- 「Partial Mirror(OS Configured)」 - OSレベルでパーシャルミラーリングを設定するようにシステムをセットアップします。

この機能を利用するための条件は次のとおりです。

- CPUあたりDIMM8枚、または、DIMM16枚を搭載してください。
- 本機に搭載するDIMMは同一型番のものを使用してください。
- 本機に搭載するDIMMは「1.10.4メモリ機能について」の表をご参照ください。
- 次のパラメーターを変更して設定を保存してください。
システムユーティリティから、「System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Memory Options > Advanced Memory Protection」を「Mirrored Memory with Advanced ECC Support」に設定してください。
- 再起動後、POSTにて「Advanced Memory Protection Mode : Memory Mirroring with Advanced ECC」と表示されることを確認してください。

次のようなミラーリングは構築できません。

- 同一メモリチャンネル内でのメモリミラーリング



- メモリミラーリング機能を使うときは、CPUあたりDIMM8枚、またはDIMM16枚を搭載してください。
- 本機に搭載するDIMMは同一型番のものを使用してください。

メモリミラーリング設定に関する注意事項

「Advanced Memory Protection」に「Mirrored Memory with Advanced ECC Support」に設定し、メモリミラーリング構成を指定した場合でも、DIMMの増設や取り外しなどにより、メモリミラーリングを構成できないDIMM構成を検知した場合は、「Advanced Memory Protection」は「Advanced ECC Support」設定として動作します。

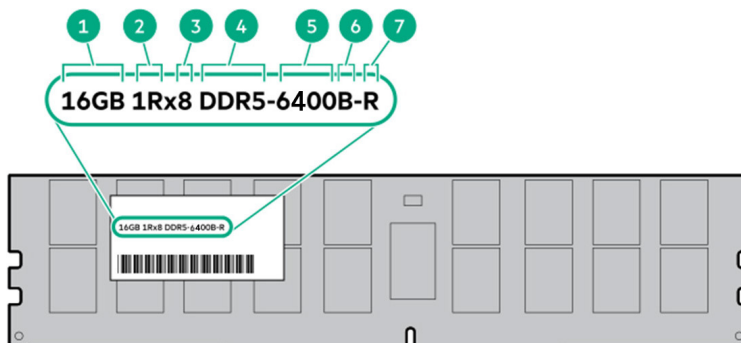
この場合、POSTの「Advanced Memory Protection Mode : 」は「Advanced ECC Support」と表示されます。またIMLには関連するエラーイベントが記録されます。

故障時の交換に関する注意事項

故障時にIMLから故障DIMMを特定しDIMM1枚単位で交換を実施してください。

1.10.5 DIMM の確認

DIMM の特長を確認するには、DIMM に貼り付けられているラベルと以下のイラスト、表を参照してください。



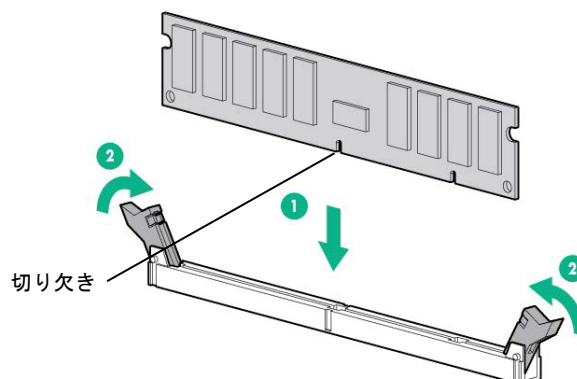
番号	説明	意味
1	容量	16GB 32GB 64GB 96GB 128GB 256GB
2	ランク	1R=シングルランク 2R=デュアルランク 4R=クアッドランク
3	DRAM 上のデータ幅	X4=4 ビット X8=8 ビット
4	メモリ世代	PC5=DDR5
5	メモリの最大速度	6,400MH/z
6	CAS レイテンシ	B=42-42-42 B=50-42-42 (128GB/256GB の場合)
7	DIMM タイプ	R=RDIMM (レジスター付き)

1.10.6 DIMM の取り付け

次の手順に従って DIMM を取り付けます。

1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
2. DIMM スロットの両側にあるレバーを左右に広げます。
3. DIMM をスロットにまっすぐ押し込みます。

DIMM が DIMM スロットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。





- DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子には誤挿入を防止するための切り欠きがあります。
- スロットに押し込むときは過度の力を加えないでください。スロットや端子部分を破損するおそれがあります。

4. 引き続き、内蔵オプションの取り付け/取り外しを行います。
5. 本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブかSSDあるいはダミートレイを実装してください。

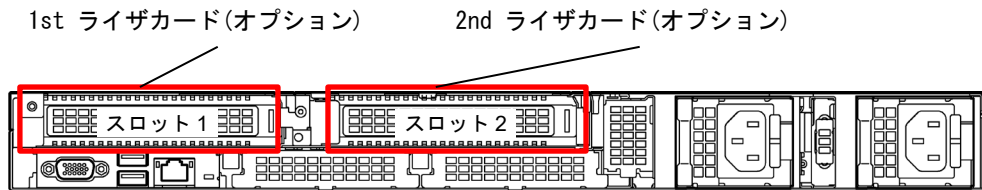
6. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源をONにします。
7. POSTでエラーがないことを確認します。
8. システムユーティリティのRBSUを使用して、メモリモードを構成します。
不具合DIMMのトラブルシューティングやランプについての情報は、本書の「1章(5.8.1(4) ステータスLEDパネル (Systems Insight Display) ランプの組み合わせ)」を参照してください。

1.10.7 DIMMの交換/取り外し

DIMMの交換/取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.11 ライザカード

本機は、PCI カードを1枚(スロット1)取り付けることのできる「1st ライザカード(オプション)」と、同様にPCI カードを1枚(スロット2)取り付けることのできる「2nd ライザカード(オプション)」を備えており、拡張性の高い装置となっています。



「安全にご利用いただくために」の「1章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。

1.11.1 注意事項

ライザカードの取り付け/取り外しでは、次の点について注意してください。

- ライザカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。

1.11.2 1st ライザカード(1xPCI, フルハイト) N8116-121 の取り付け

このライザカードを取り付けると、フルハイトのPCIカード1枚を取り付けることができます。



表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

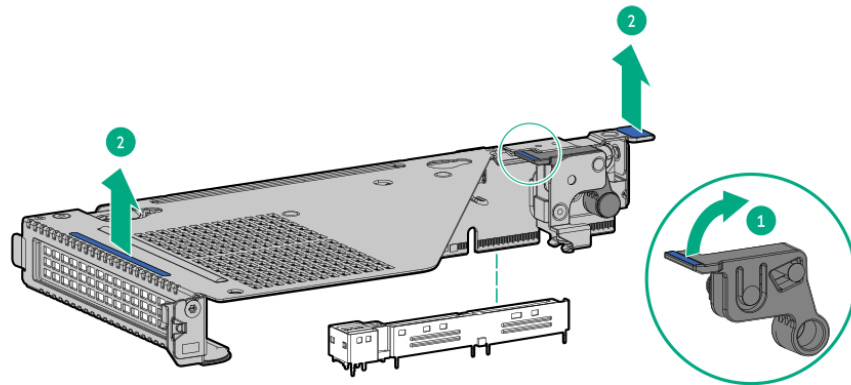


電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

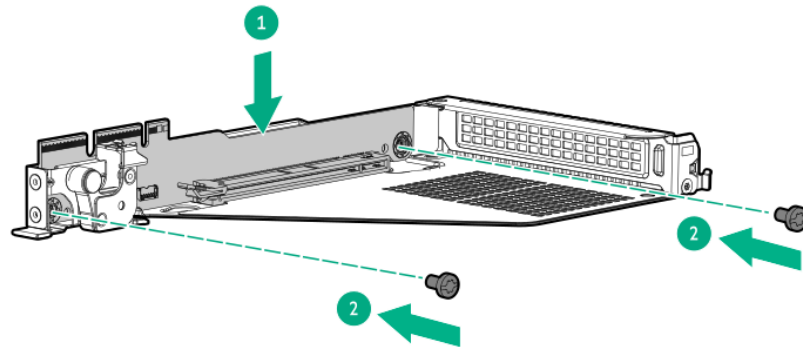
オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順1~6を参照して準備します。

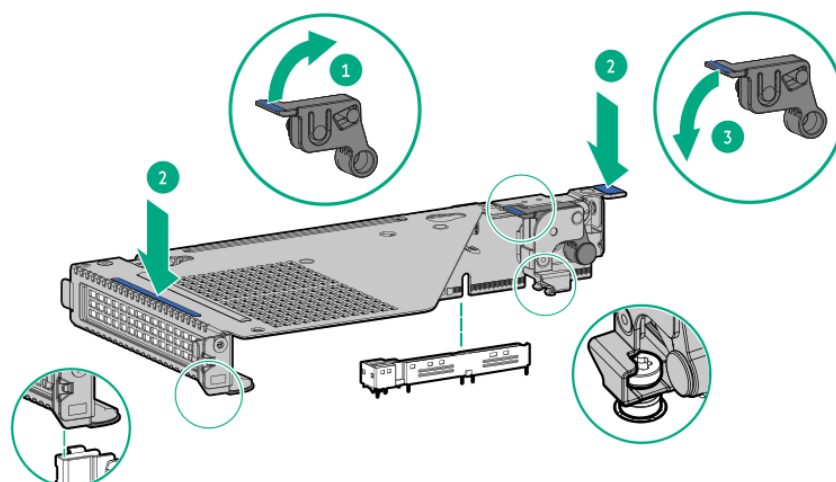
2. 1st ライザケージの上部にあるラッチを開き、ライザケージを上方向に引き上げてライザケージを取り外します。



3. ライザケージにライザカードを取り付けてネジ（2個）で固定する。



4. ライザカードの上部にあるラッチを開きます。
5. ライザカードのライザカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。
6. ライザカードの上部にあるラッチを閉じます。



7. 本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブかSSDあるいはダミートレーを実装してください。

8. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源をONにします。

1.11.3 1st ライザカード(1xPCI, ロープロファイル) N8116-122 の取り付け

このライザカードを取り付けると、ロープロファイルのPCIカード1枚を取り付けることができます。



重要

表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

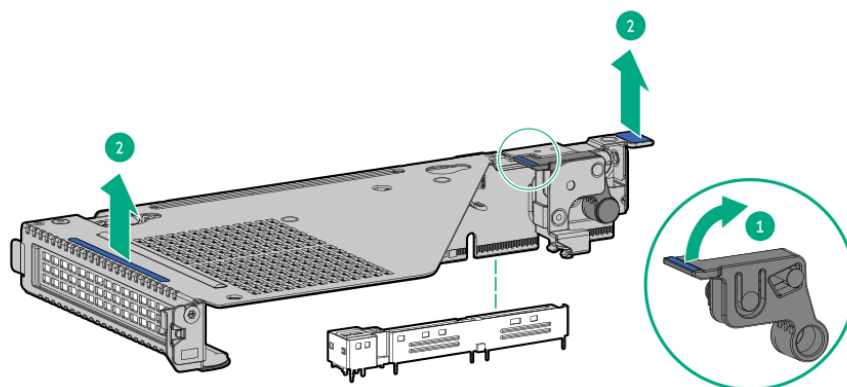


チェック

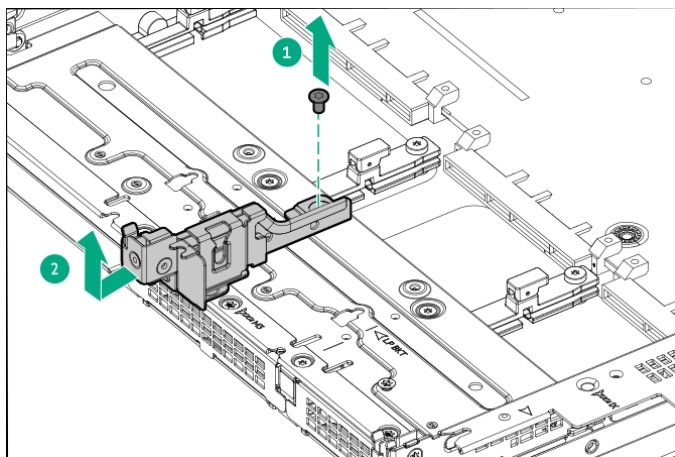
電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

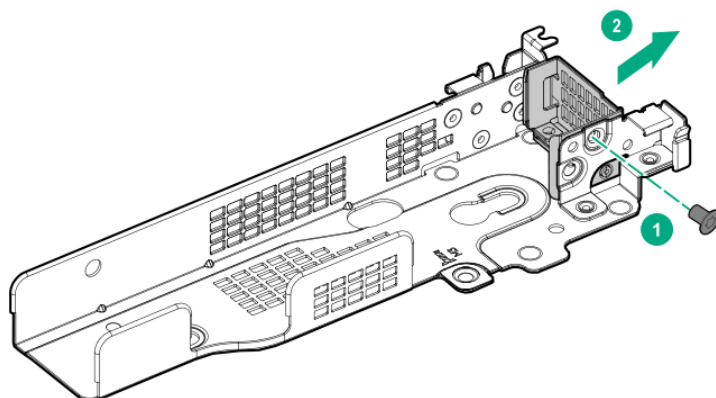
1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順1~6を参照して準備します。
2. 1st ライザケージの上部にあるラッチを開き、ライザケージを上方向に引き上げてライザケージを取り外します。



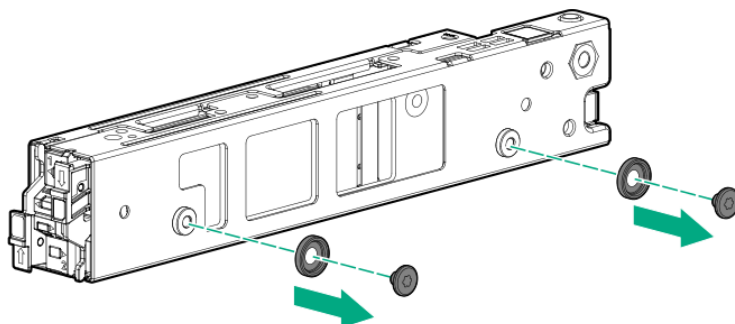
3. ライザブラケットを取り外します。



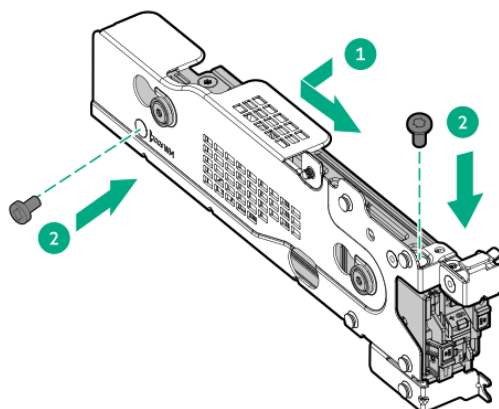
4. OS ブートデバイスブラケットからブランクを取り外します。



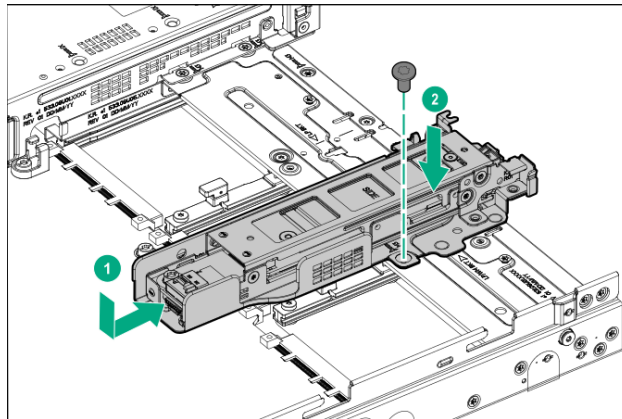
5. OS ブートデバイスケースからネジとスプールを取り外します。
取り外したネジとスプールは保管しておいてください。



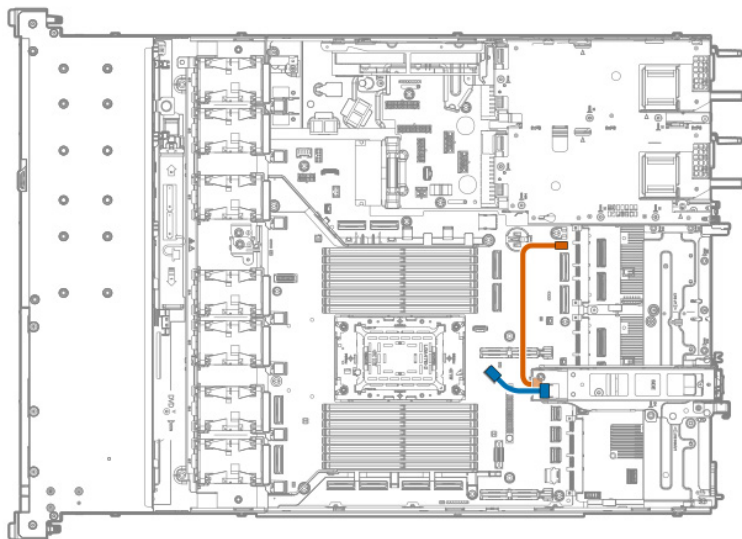
6. OS ブートデバイスに電源ケーブルと信号ケーブルを接続します。
7. OS ブートデバイスをブラケットに取り付けます。



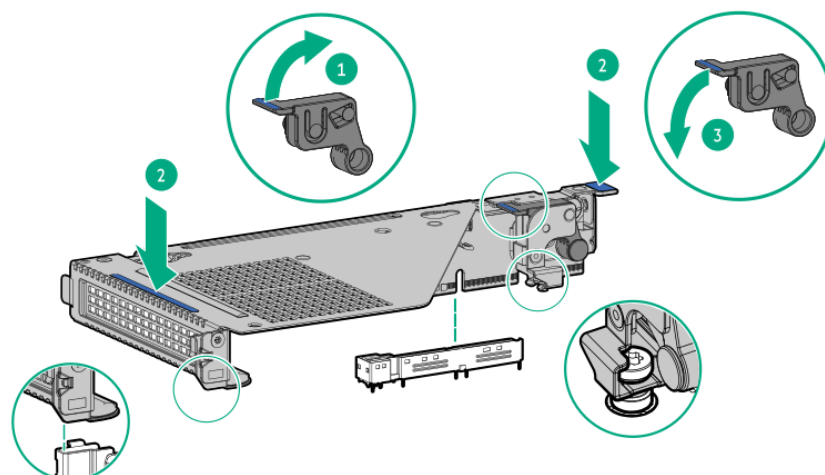
8. OS ブートデバイスブラケットを取り付けます。



9. 電源ケーブルと信号ケーブルを接続します。



10. ライザカードの上部にあるラッチを開きます。
 11. ライザカードのライザカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。
 12. ライザカードの上部にあるラッチを閉じます。



本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブかSSDあるいはダミートレイを実装してください。

本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.11.4 2nd ライザカード(1xPCI, フルハイト) N8116-123 の取り付け

このライザカードを取り付けると、フルハイトの PCI カード 1 枚を取り付けることができます。



重要

表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

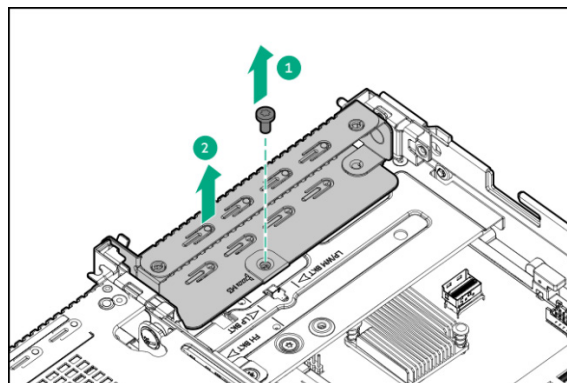


チェック

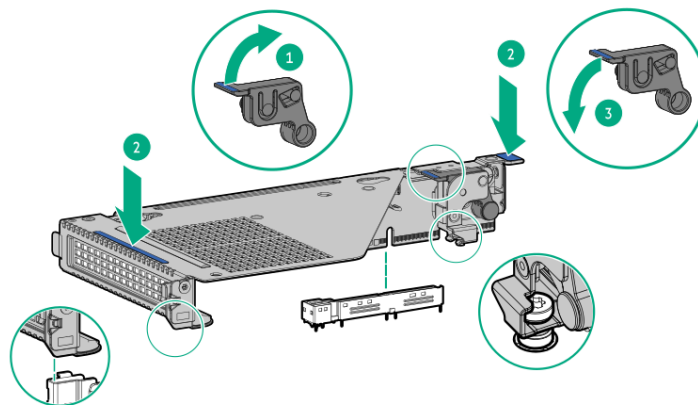
電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
2. 2nd ライザスロットのブランクパネルを取り外します。



3. ライザカードの上部にあるラッチを開きます。
4. ライザカードのライザカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。
5. ライザカードの上部にあるラッチを閉じます。



6. 本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

7. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.12 PCI カード

本機は、PCI カードを取り付けることのできる「ライザカード」(オプション 2 枚)と RAID コントローラまたは LOM カードを搭載できる「RAID/LOM カード用スロット(OCP スロット)」を 1 つと LOM カードのみ搭載できる「LOM カード用スロット(OCP スロット)」を 1 つ備えています。

ライザカードにはフルハイト PCI カードを 2 枚またはロープロファイル PCI カードを 1 枚とフルハイト PCI カードを 1 枚を取り付けることができます。

(合計で 4 枚のオプションカードが搭載可能)。



「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。



サーバー本体あるいは拡張ボードにダメージを与えないために、PCI ライザケースを取り外し、取り付けする前に、すべての AC 電源コードを外してください。

1.12.1 注意事項

PCI カードの取り付け/取り外しでは、次の点について注意してください。

- PCI ライザカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。
- PCI ライザカードによって接続できる PCI カードのタイプが異なります。ボードの仕様を確認してから取り付けてください。

1.12.2 ライザカードへの PCI カード取り付け

1st ライザカードと 2nd ライザカードへの PCI カードの取り付け手順は同じです。。



表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



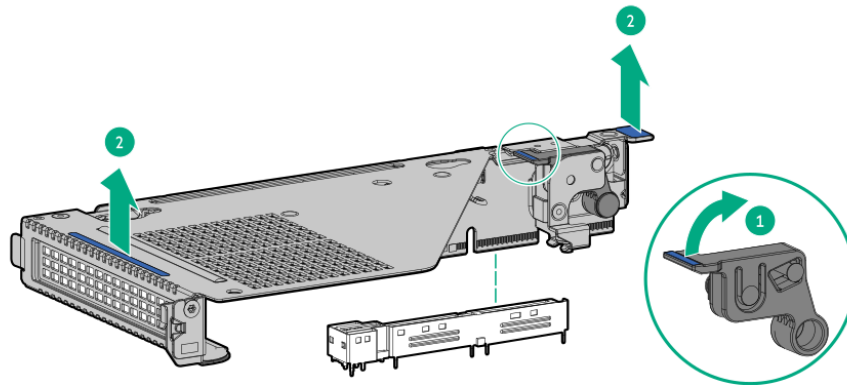
電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

取り外しの前に T-10 のヘキサロビュラドライバーの準備をしてください。

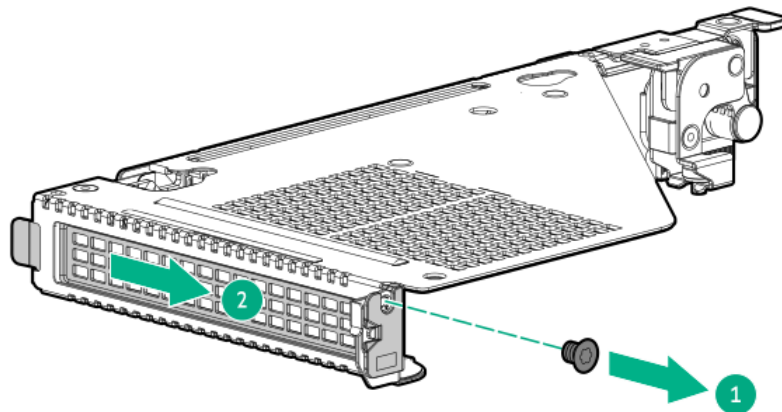
以下の手順に従ってください。

1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。

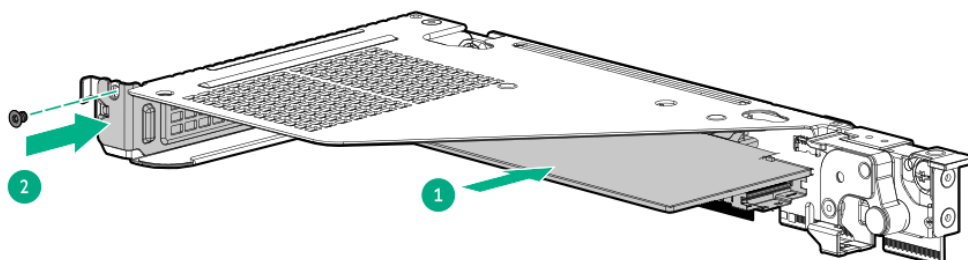
3. ライザケージの上部にあるラッチを開き、ライザケージを上方向に引き上げてライザケージを取り外します。



4. ブランクカバーを取り外します。



5. スロットのライザカードコネクタ部分と PCI カードの端子部分を合わせて、確実に差し込み、ネジ(1個)で固定します。



PCI ライザカードや PCI カードの端子部分およびボードに実装されている電子部品の信号ピンには触れないでください。汚れや油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因になります。



チェック

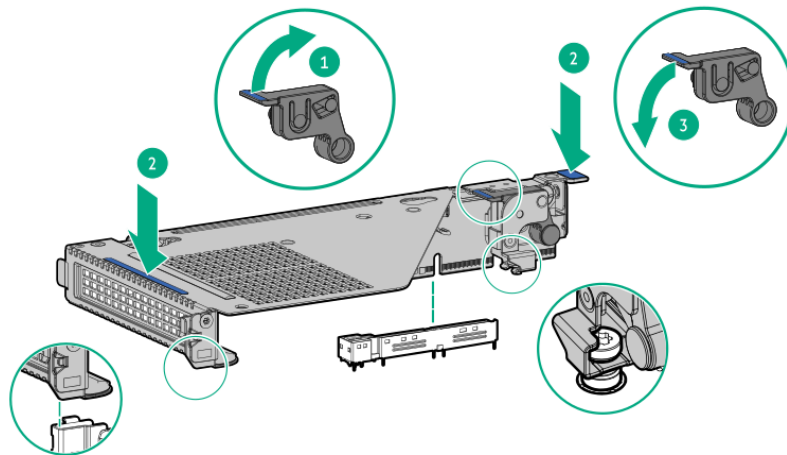
- PCI カードのブラケットの先端が、PCI ライザカードの固定スロットに差し込まれていることを確認してください。
- PCI カードの種類によっては、PCI カードの端子部分がコネクタからはみ出すことがあります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付けてください。ボードに過度の力を加えると PCI カードや PCI ライザカードを破損するおそれがあります。

6. 必要な内部または外部ケーブルを PCI カードに接続します。PCI カードに同梱されているドキュメントを参照してください。



マザーボード上のコネクタと PCI カードをケーブル接続するときは、ライザカードユニットを取り付ける前にボードへ接続しておいてください。

7. ライザカードの上部にあるラッチを開きます。
8. ライザカードのライザカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。
9. ライザカードの上部にあるラッチを閉じます。



10. 本書の「2章(1.5 トップカバー)」を参照してトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイとデバイスベイに、コンポーネントかブラックカバーのどちらかを実装しないまま、サーバーまたはエンクロージャーを動作させないでください。

11. 本書の「2章(2 設置・接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.12.3 取り外し

PCI カードの取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

PCI カードを取り外したまま運用する場合は、ライザカードユニットに取り付けられていたブラックカバーを取り付けてください。



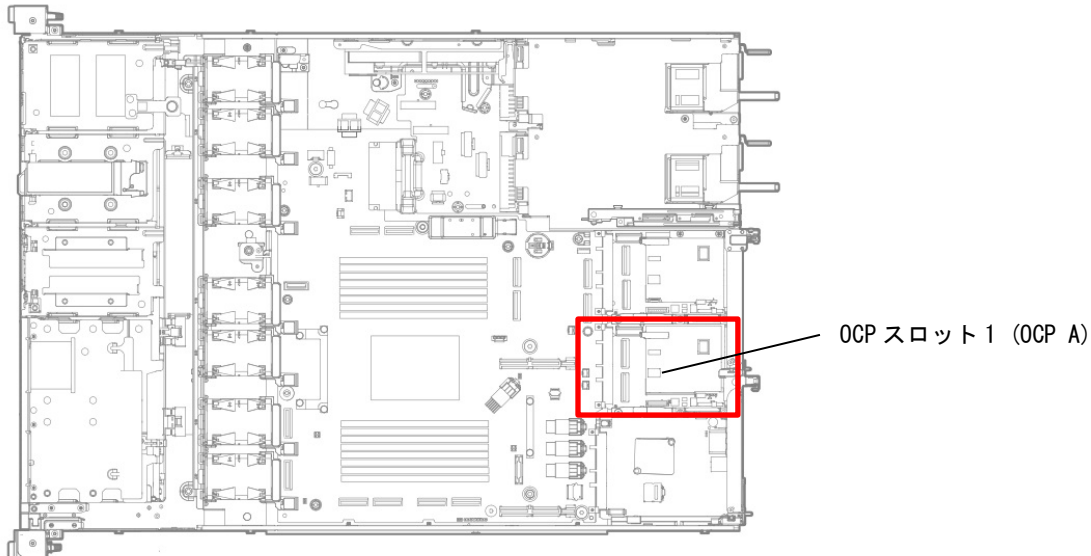
重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブラックカバーを取り付けてください。

1.13 RAID コントローラ N8103-249 (OCP 型)

本機は、OCP スロットを 2 つ用意しています。

OCP スロット 1 (OCP A) に RAID コントローラ N8103-249 (OCP 型)が標準搭載されています。



表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

1.13.1 取り付け

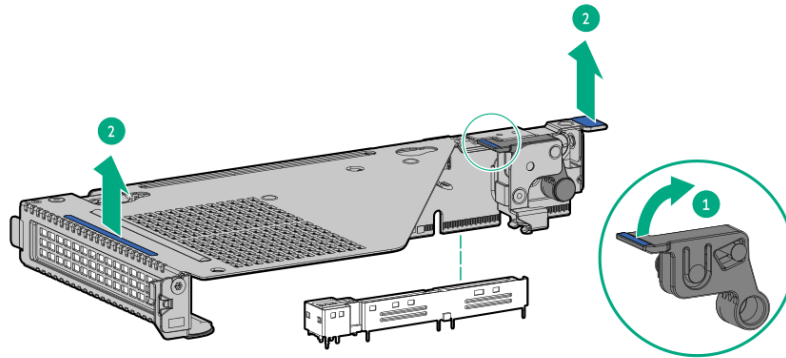
オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロピュラドライバー
- K410-590(00) OCP 型 RAID コントローラ接続ケーブル

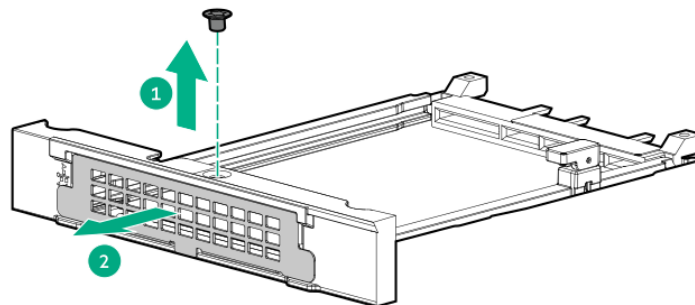
オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
 - RAID コントローラ用フラッシュバックアップユニットは、FBWC の機能を持つコントローラ (N8103-249) に取り付けなければなりません。
 - RAID コントローラのファームウェアが最新であることを確認してください。最新のファームウェアをダウンロードする場合は、NEC Webサイトを参照してください。
2. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
3. 本書の「2章(1.13 ライザカード)」の手順を参照してライザカードを取り外します。
4. 1st ライザカードと 2nd ライザカードを取り外します。

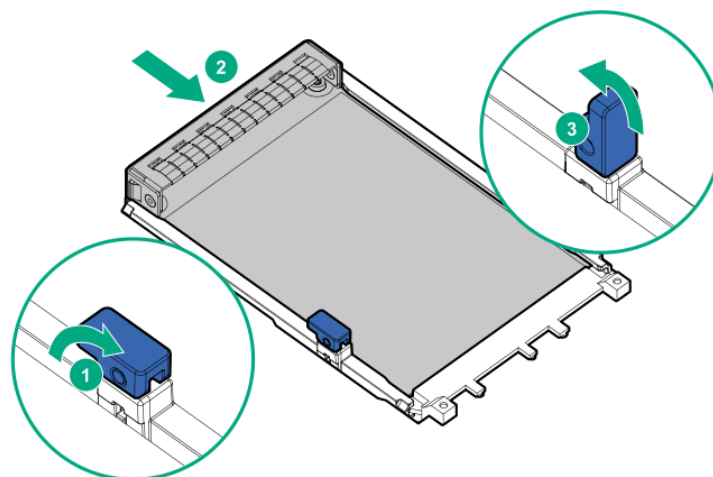
5. ライザケージの上部にあるラッチを開き、ライザケージを上方向に引き上げてライザケージを取り外します。



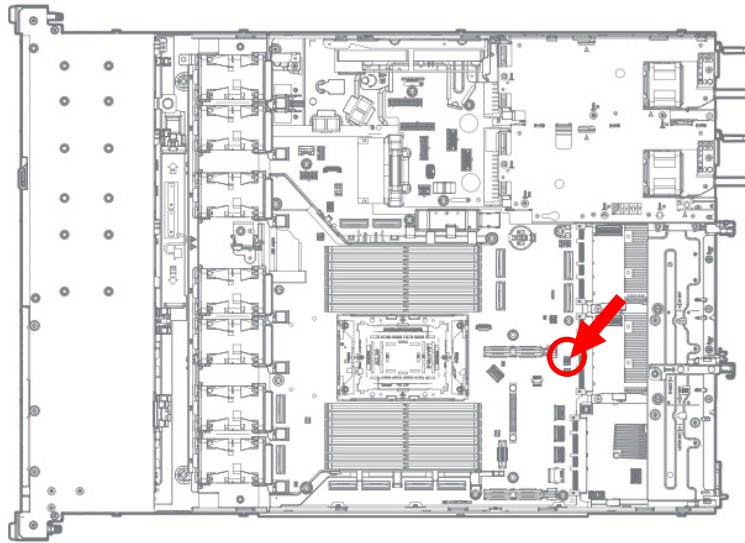
6. ネジ（1個）を取り外し、ブランクカバーを取り外します。



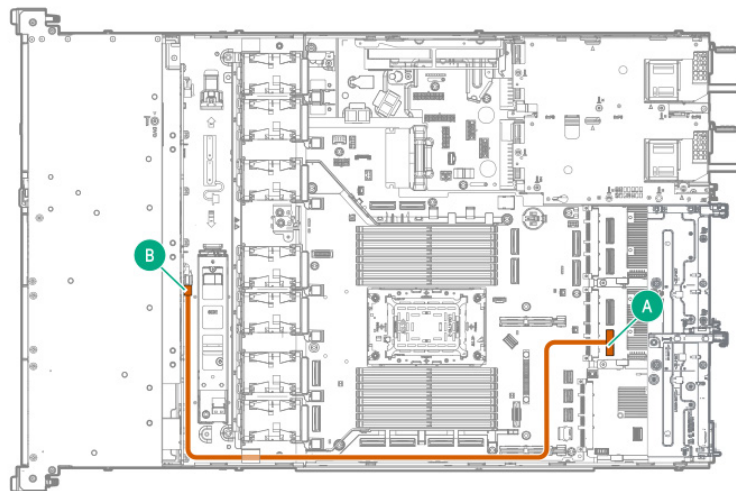
7. RAID コントローラ固定用のラッチを引き上げ、マザーボードのコネクタ部に RAID コントローラの端子位置を合わせ、確実に差し込みます。ラッチを倒して RAID コントローラを固定します。
(RAID コントローラが正しく差し込めて固定されている場合は、固定用のラッチが水平の状態になります)



8. キャッシュバックアップ用電源ケーブルを接続します。
矢印の所のコネクタと RAID コントローラのコネクタを接続します。

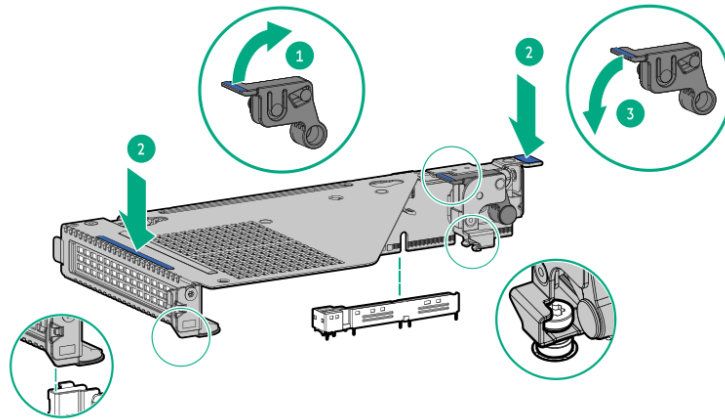


9. ストレージバックプレーンからコントローラポートに、SAS/SATA/NVMe ケーブルを接続します。



10. 4.で外した 1st ライザカードと 2nd ライザカードを取り付けます。
11. ライザカードの上部にあるラッチを開きます。
12. ライザカードのライザカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。

13. ライザカードの上部にあるラッチを閉じます。



14. 本書の「2章(1.5 トップカバー)」を参照してトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイとデバイスベイに、コンポーネントかブランクカバーのどちらかを実装しないまま、サーバーまたはエンクロージャーを動作させないでください。

15. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.13.2 取り外し

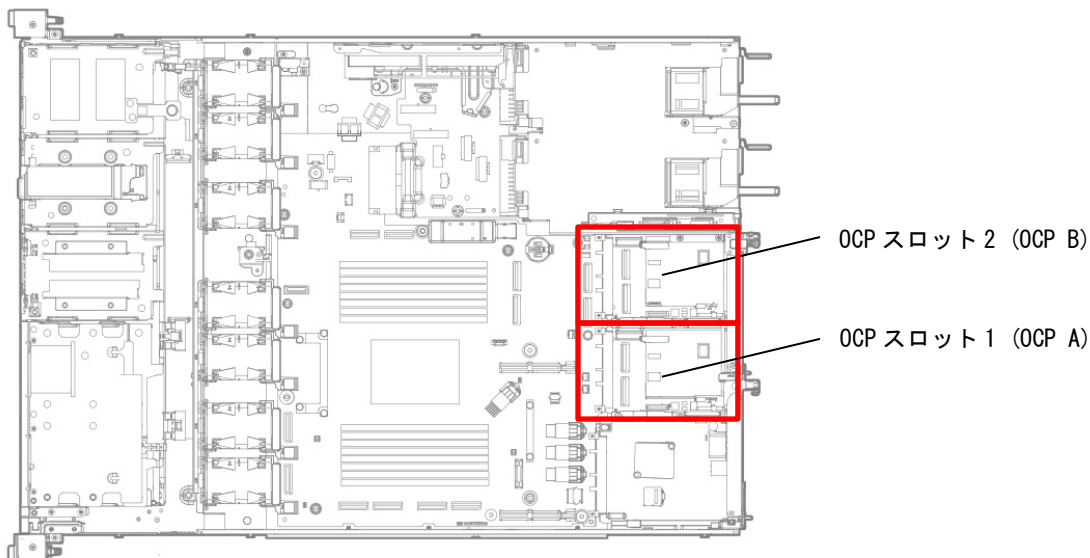
取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

1.14 LOM カード N8104-222 (OCP 型)

本機は、OCP スロットを 2 つ用意しています。

OCP スロット 2 (OCP B) に LOM カード N8104-222 が標準搭載されています。



重要

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



チェック

電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

1.14.1 取り付け

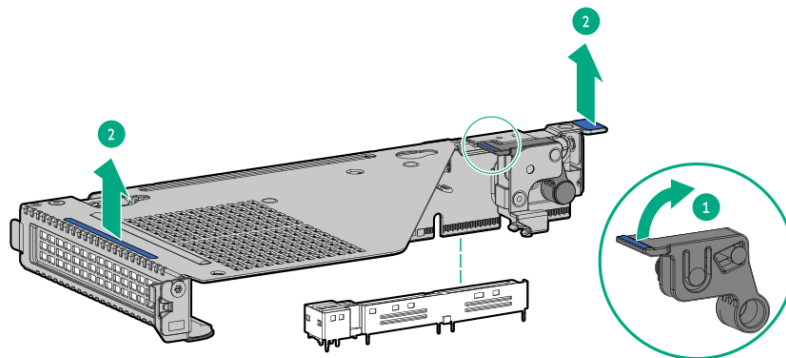
オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロピュラドライバー

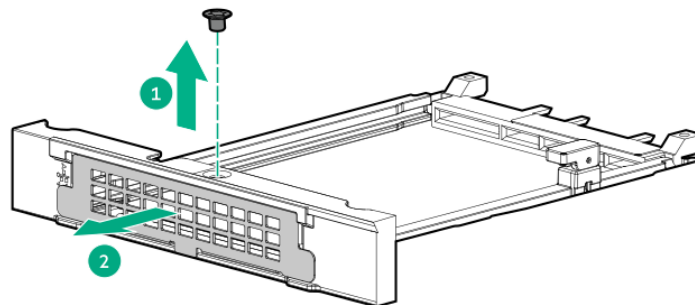
オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。

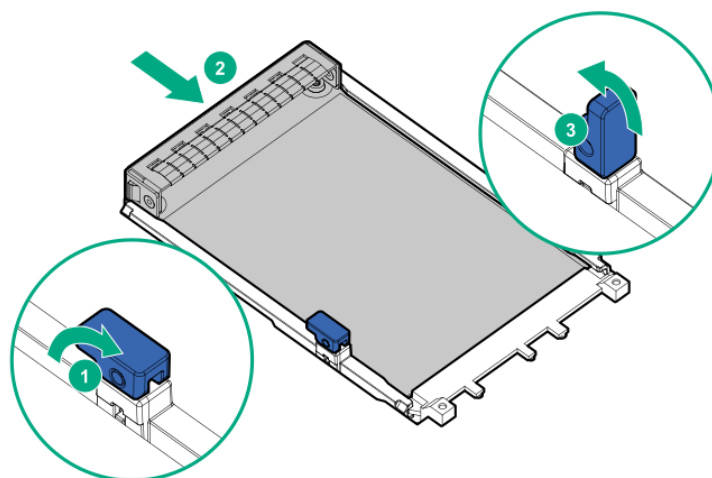
3. 1st ライザカードと 2nd ライザカードを取り外します。
4. ライザケースの上部にあるラッチを開き、ライザケースを上方向に引き上げてライザケースを取り外します。



5. ネジ（1 個）を取り外し、ブランクカバーを取り外します。

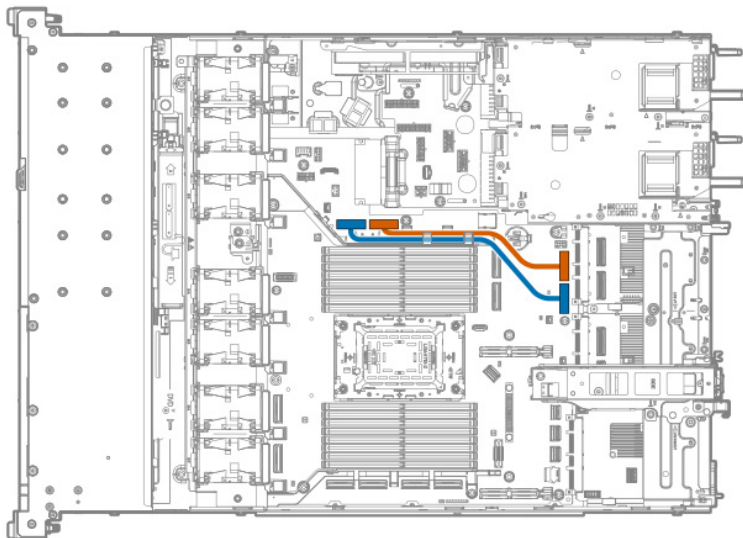


6. LOM カード固定用のラッチを引き上げ、マザーボードのコネクタ部に LOM カードの端子位置を合わせ、確実に差し込みます。ラッチを倒して LOM カードを固定します。
(LOM カードが正しく差し込めて固定されている場合は、固定用のラッチが水平の状態になります)

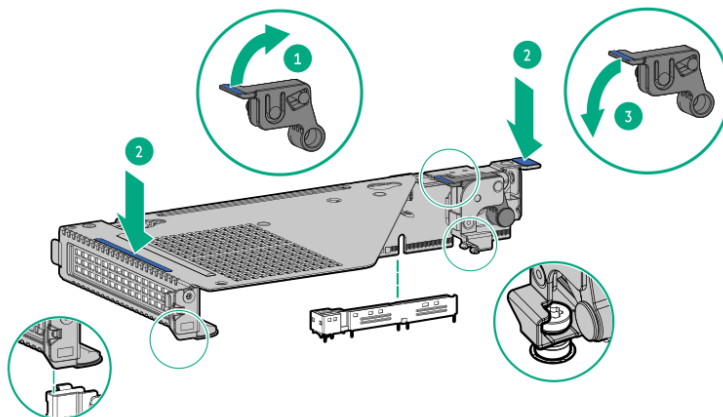


7. 本機には OCP スロット 2 (OCP B) に LOM カードが標準搭載されているため、OCP カード接続ケーブル K410-593(00)が標準搭載されています。

・ OCP カード接続ケーブル K410-593(00)を使用



8. 4.で外した 1st ライザカードと 2nd ライザカードを取り付けます。
 9. ライザカードの上部にあるラッチを開きます。
 10. ライザカードのライザカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。
 11. ライザカードの上部にあるラッチを閉じます。



12. 本書の「2章(1.5 トップカバー)」を参照してトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイとデバイスベイに、コンポーネントかブラックカバーのどちらかを実装しないまま、サーバーまたはエンクロージャーを動作させないでください。

13. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.14.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

1.15 フラッシュバックアップユニット N8103-255

RAID コントローラが実装されているとき、フラッシュバックアップユニットを装備することで、Write Back 設定であっても電源断などの不意の事故によるデータ損失を回避できます。

1.15.1 取り扱い上の注意

フラッシュバックアップユニットを使用するときは、以下について注意してください。これらの注意を無視すると、データやその他の装置が破壊されるおそれがあります。

フラッシュバックアップユニットは大変デリケートな電子装置です。取り付けの前に、本機の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてください。

フラッシュバックアップユニットを落としたり、ぶついたりしないでください。

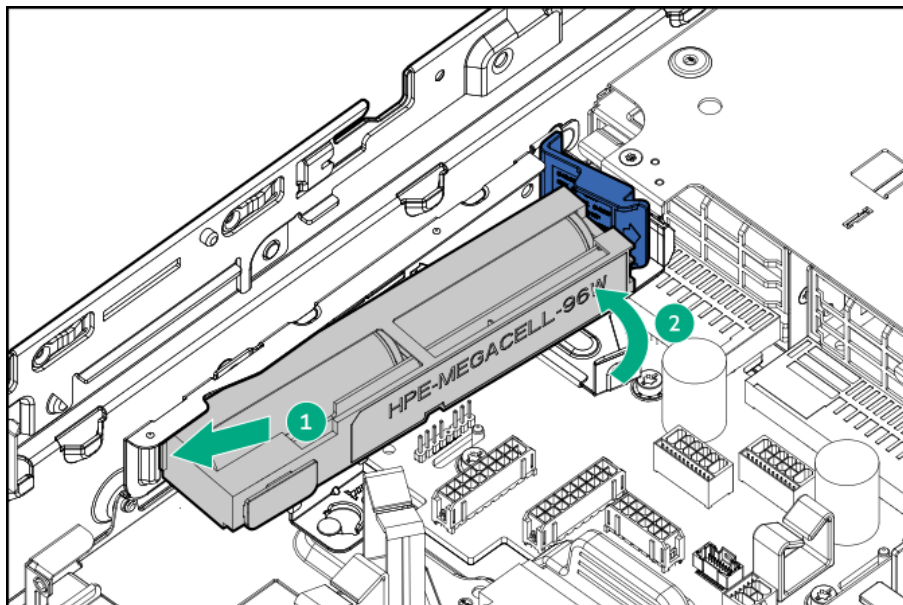
フラッシュバックアップユニットのリサイクルと廃棄に関しては、RAID コントローラまたはフラッシュバックアップユニットに添付のユーザーズガイドを参照してください。

1.15.2 フラッシュバックアップユニットの標準環境での取り付け

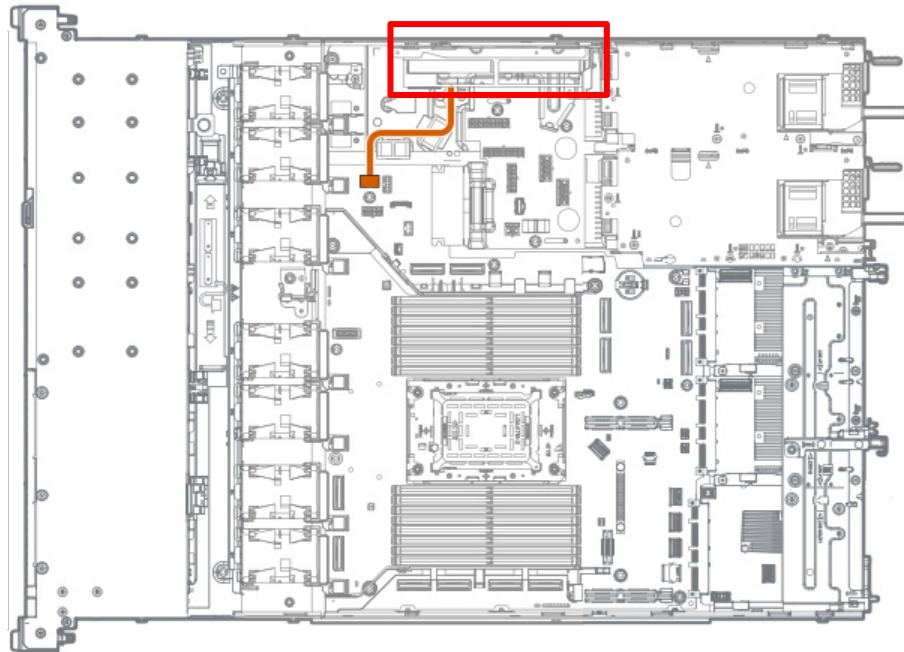
オプションを取り付ける前にキットの部品を確認してください。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
2. フラッシュバックアップユニットを取り付け、ケーブルを接続します。



- ・フラッシュバックアップユニットの取り付け位置とケーブル接続
フラッシュバックアップユニットはマザーボード上ではなく筐体内部の側面に取り付けます。



1.15.3 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.16 OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1, HS) N8103-253



本機には N8103-253 を搭載できません。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

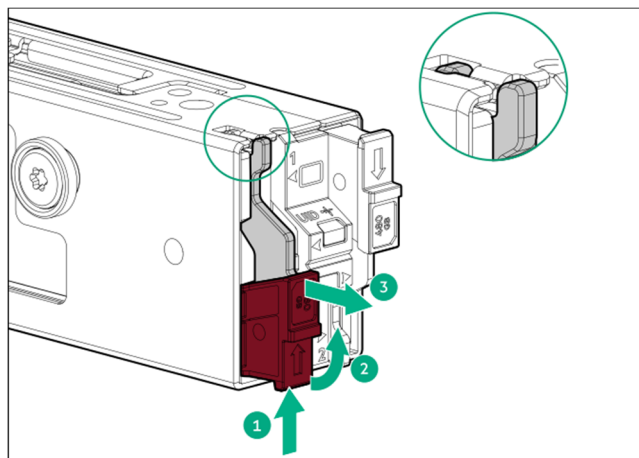
1.16.1 リアへの取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

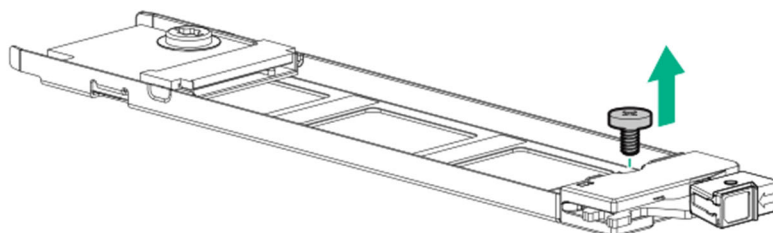
- オプションキットに含まれる部品
- T-10, T-15 のヘキサロピュラドライバー
- OS ブートデバイス接続ケーブル K410-592(00)

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

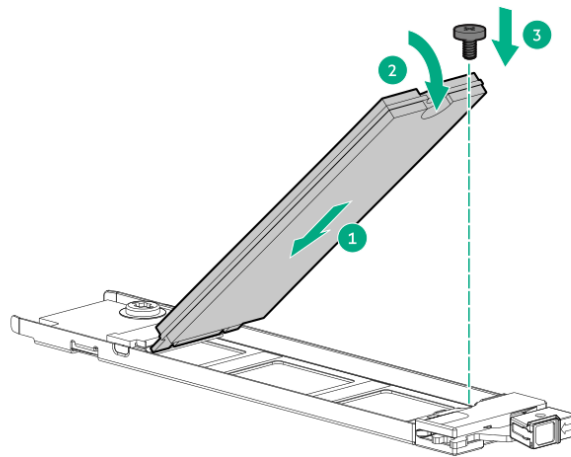
1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
2. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
3. OS ブートデバイスのレバーをスライドさせてから引き上げて M.2 SSD キャリアを取り外す。



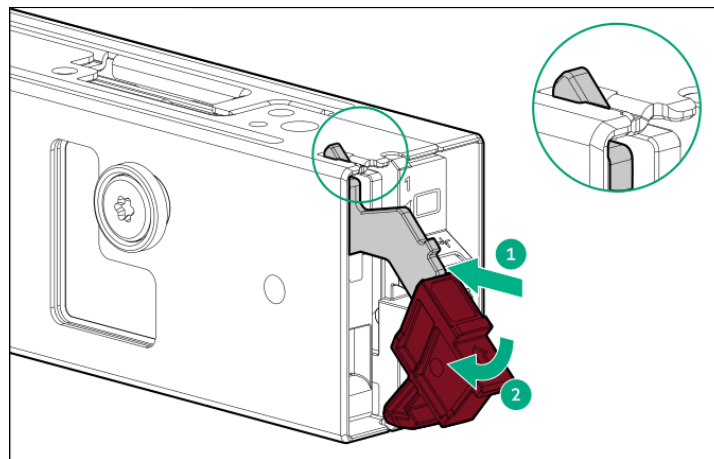
4. M.2 SSD キャリアから M.2 SSD 固定用のネジ(x1)を取り外す。



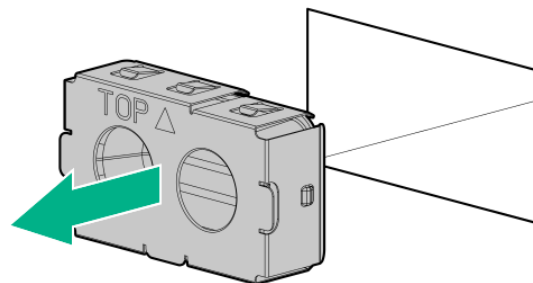
5. M.2 SSD キャリアに M.2 SSD を 45° の角度で差し込み取り付け、ネジ(x1)で固定します。



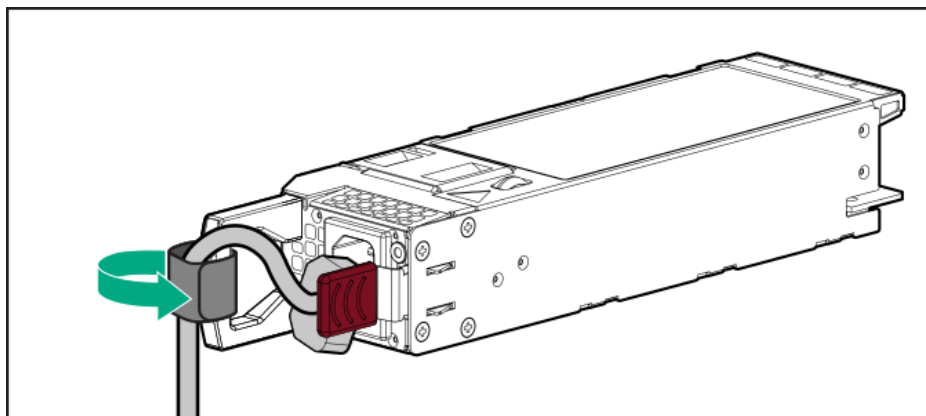
6. M.2 SSD キャリアを OS ブートデバイスに取り付けます。



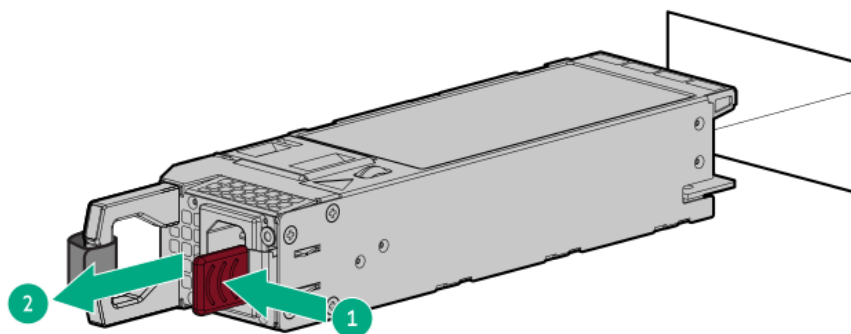
7. M.2 SSD キャリアは 2 枚有るので、もう一度 3. から 6. の手順を繰り返します。
8. 電源ユニット 2 を搭載している場合は電源ユニット 2 を、搭載していない場合は電源ブラックを取り外します。



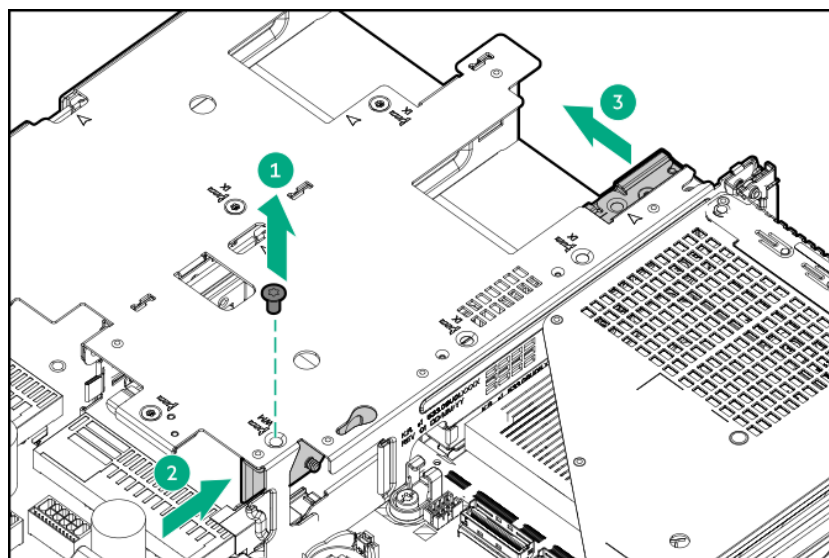
9. ACコードを固定しているケーブルタイを外します。
10. ACコードを抜きます。



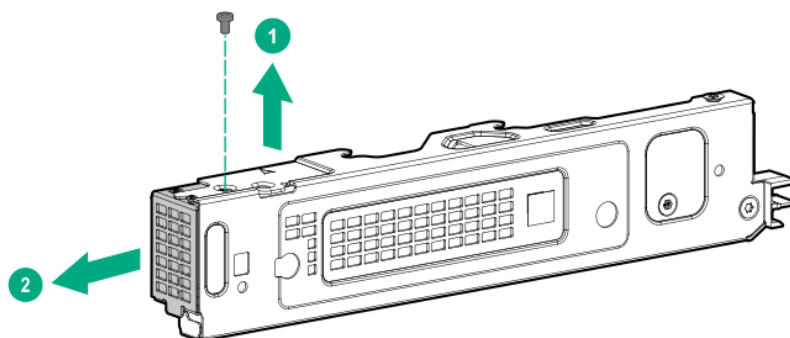
11. 電源ユニットのレバーを内側に押し、取っ手を握りながら手前に引いて取り外します。



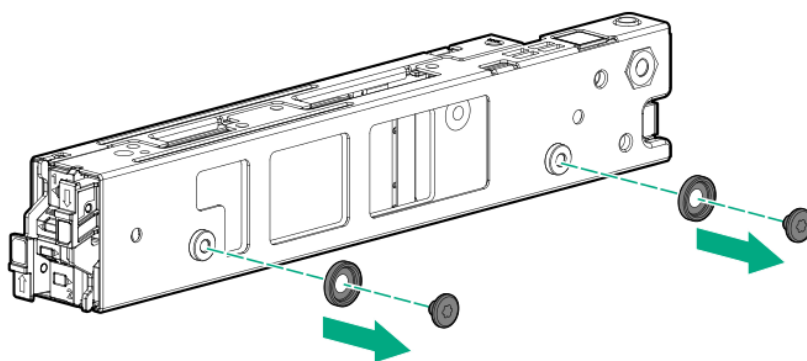
12. OS ブートデバイスのブラケットを取り外します。



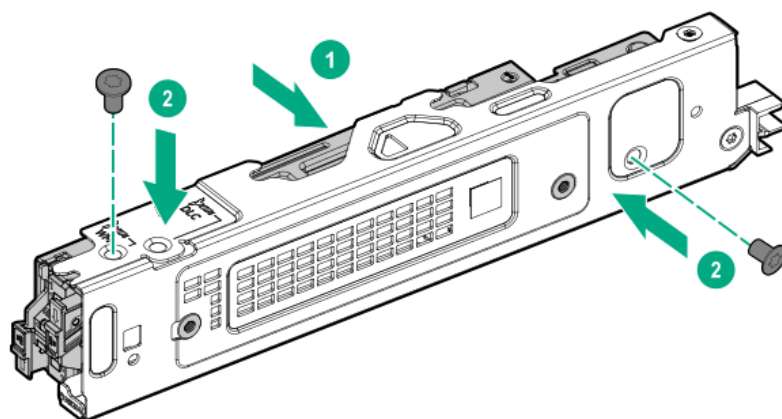
13. ブランクパネルを取り外します。



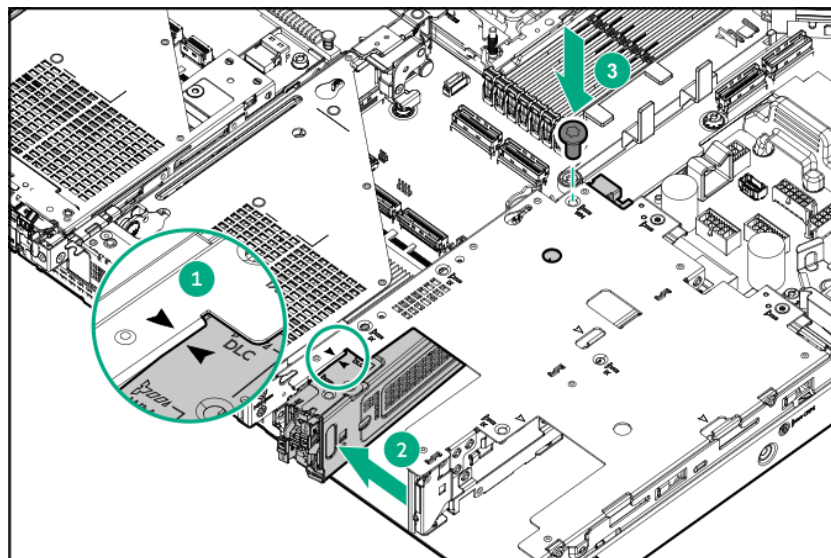
14. OS ブートデバイスケースからネジとスプールを取り外します。
取り外したネジとスプールは保管しておいてください。



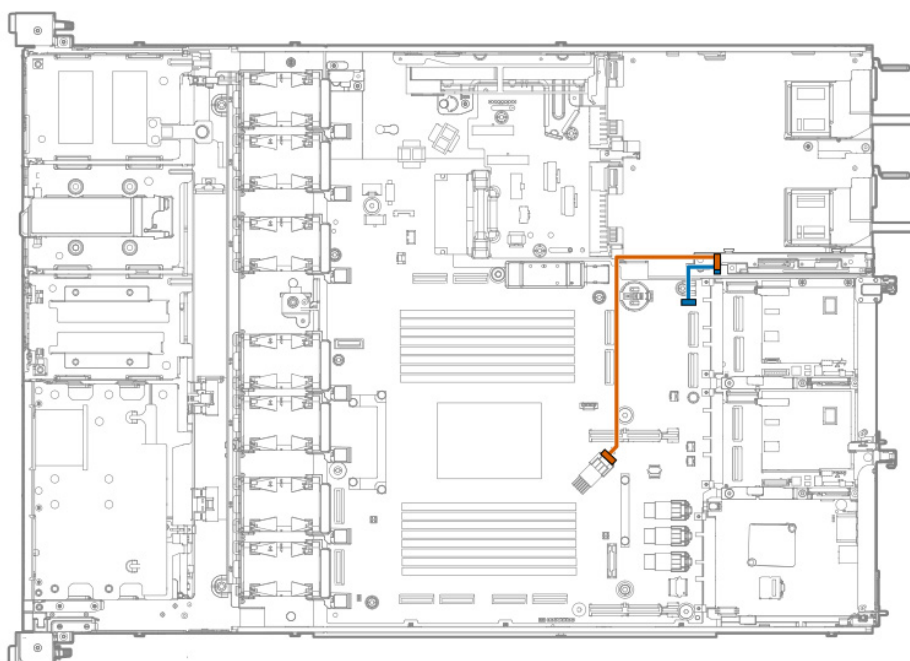
15. OS ブートデバイスをブラケットに取り付けます。



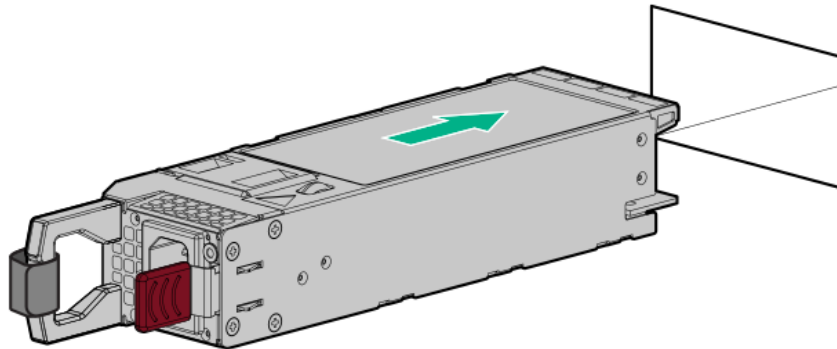
16. OS ブートデバイスに電源ケーブルと信号ケーブルを接続します。
17. OS ブートデバイスを装置に取り付けます。



18. 信号ケーブルと電源ケーブルをマザーボードに接続します。



19. 8.で外した電源ユニット2または電源ブラックを取り付けます。
20. 電源ユニットをベイに挿入して、カチッと音がしてはまるまで押しこみます。

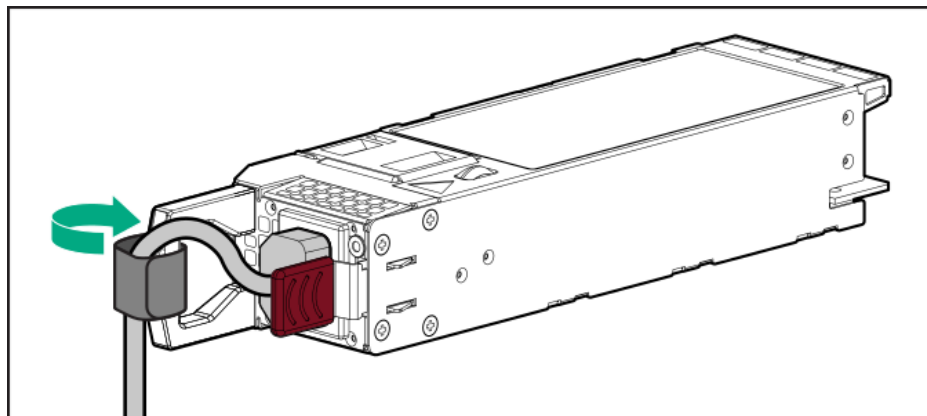


21. 電源コードを接続します。
指定された電源コードを使います。



チェック

AC電源ユニットにはACケーブル抜け防止用のケーブルタイを添付しています。
ACケーブルが抜けないようにケーブルタイで固定してください。



22. 本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。
23. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源をONにします。

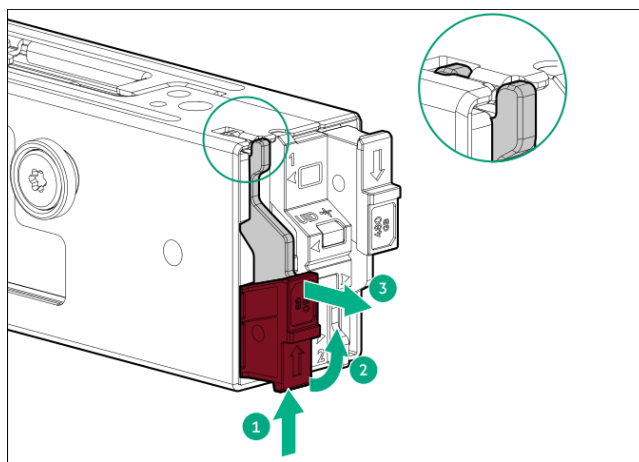
1.16.2 装置内部への取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

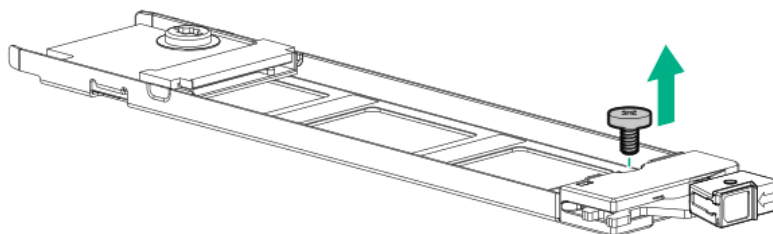
- オプションキットに含まれる部品
- T-10, T-15 のヘキサロビュラドライバー
- OS ブートデバイス接続ケーブル K410-591(00)

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

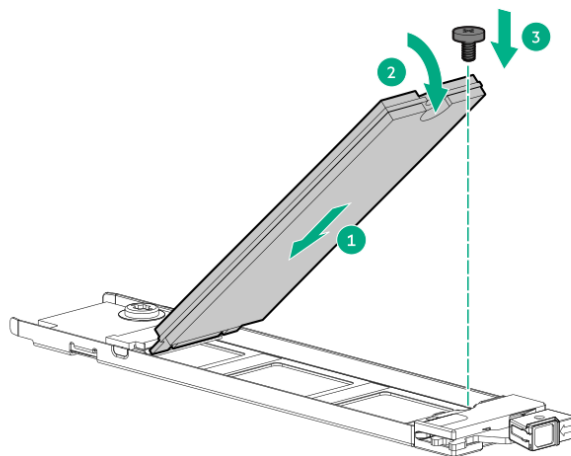
1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
2. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
3. OS ブートデバイスのレバーをスライドさせから引き上げて M.2 SSD キャリアを取り外します。



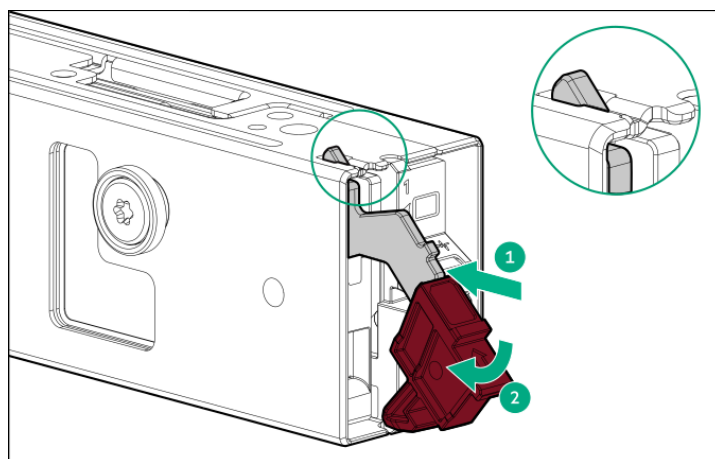
4. M.2 SSD キャリアから M.2 SSD 固定用のネジ(x1)を取り外します。



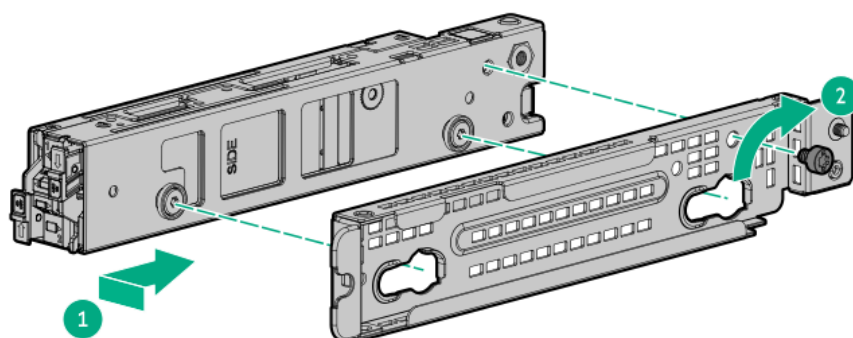
5. M.2 SSD キャリアに M.2 SSD を 45° の角度で差し込み取り付け、ネジ(x1)で固定します。



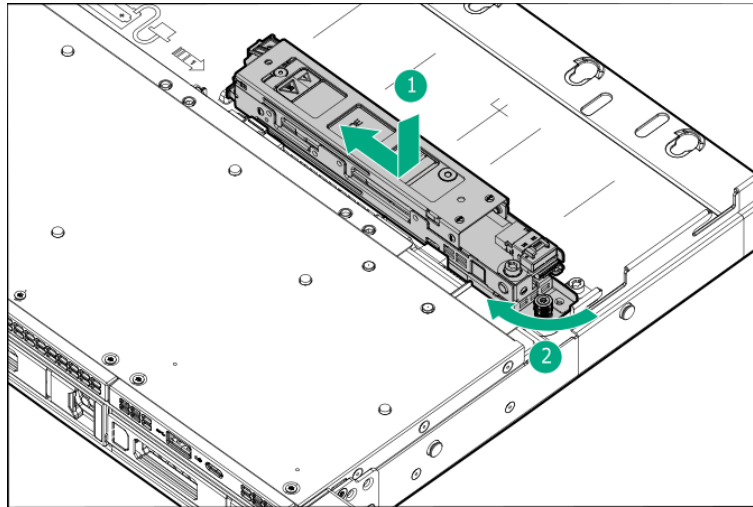
6. M.2 SSD キャリアを OS ブートデバイスに取り付けます。



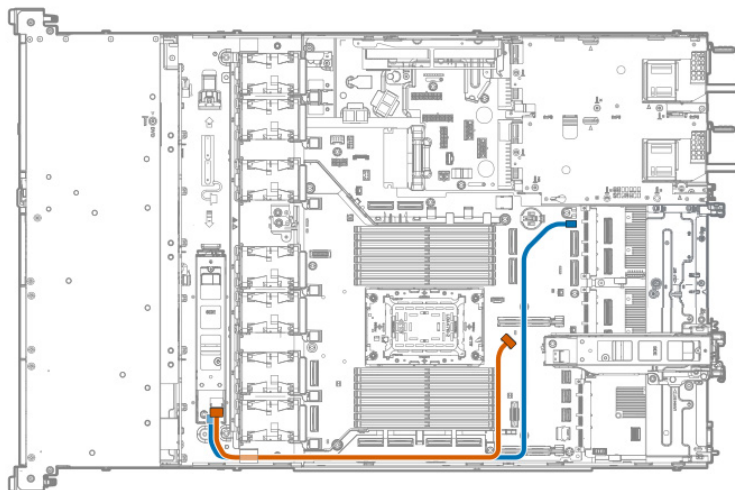
7. M.2 SSD キャリアは 2 枚有るので、もう一度 3. から 6. の手順を繰り返します。
8. OS ブートデバイスをブラケットに取り付けます。



9. OS ブートデバイスに電源ケーブルと信号ケーブルを接続します。
10. OS ブートデバイスを装置に取り付けます。



11. 信号ケーブルと電源ケーブルをマザーボードに接続します。



12. 本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。
13. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.16.3 1st ライザカード(1xPCI, ロープロファイル) N8116-122 を使用した取り付け

1st ライザカード(1xPCI, ロープロファイル) N8116-122 を使って OS ブートデバイスを取り付ける手順については、本書の「2章(1.11.3 1st ライザカード(1xPCI, ロープロファイル) N8116-122 の取り付け)」の手順を参照してください。

1.16.4 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

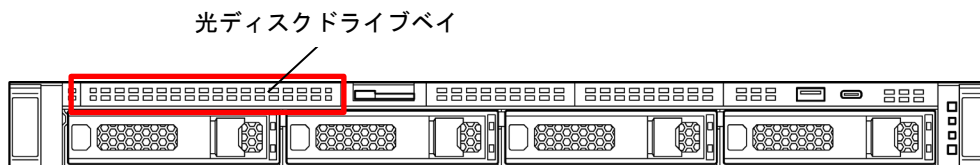
取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外した OS ブートデバイス専用スロットにはブランクカバーを取り付けてください。

1.17 4x 3.5 型 光ディスクドライブ

4x 3.5 型ドライブモデルでは、ユニバーサルメディアベイにオプションの光ディスクドライブを取り付けることができます。



1.17.1 内蔵ドライブ DVD-ROM N8151-137/DVD-SuperMULTI N8151-138 の取り付け



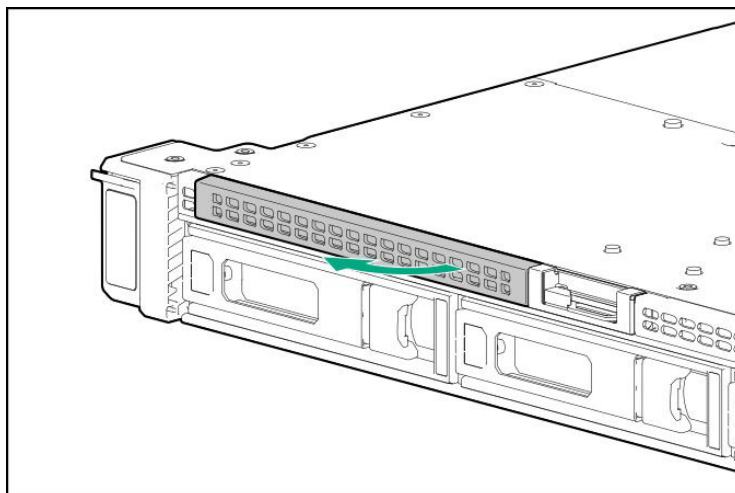
電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

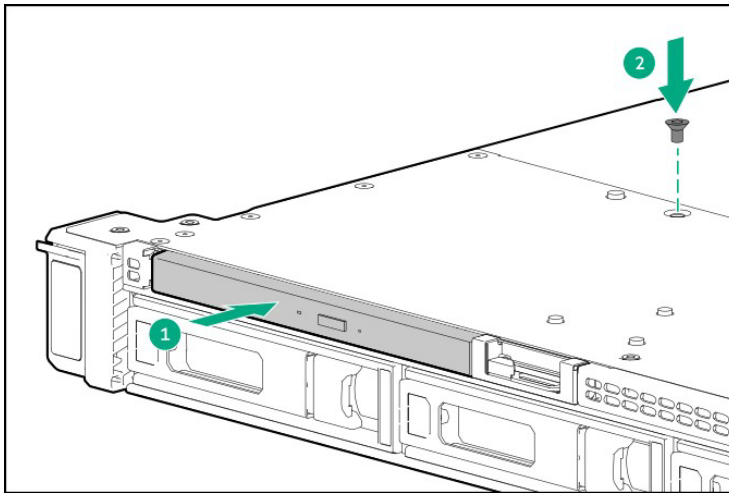
- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロピュラドライバー
- DVD-ROM ドライブ (N8151-137)、または DVD-SuperMULTI ドライブ (N8151-138)

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

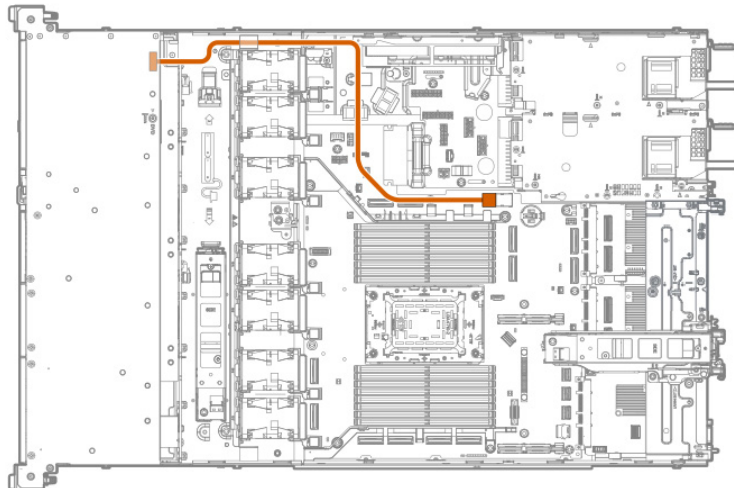
1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
3. 内蔵ドライブブラックカバーを取り外します。



4. 内蔵ドライブ DVD-ROM (N8151-137)、または DVD-SuperMULTI (N8151-138)を取り付けます。



5. 下図のようなルートで光ディスクドライブ用 SATA ケーブル K410-569(00)を接続します。



6. 本書の「2章(1.5 トップカバー)」を参照してトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイとデバイスベイに、コンポーネントかブラックカバーのどちらかを実装しないまま、サーバーまたはエンクロージャーを動作させないでください。

7. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.17.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

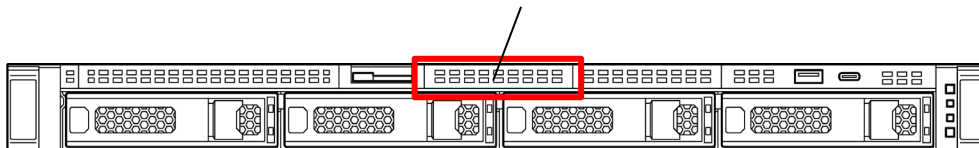


内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.18 フロント USBPort 増設キット N8117-32

4x 3.5 型ドライブモデルの正面に USB ポートを増設することができます。

フロント USBPort 増設キット搭載位置



DisplayPort は未サポートです。

1.18.1 取り付け



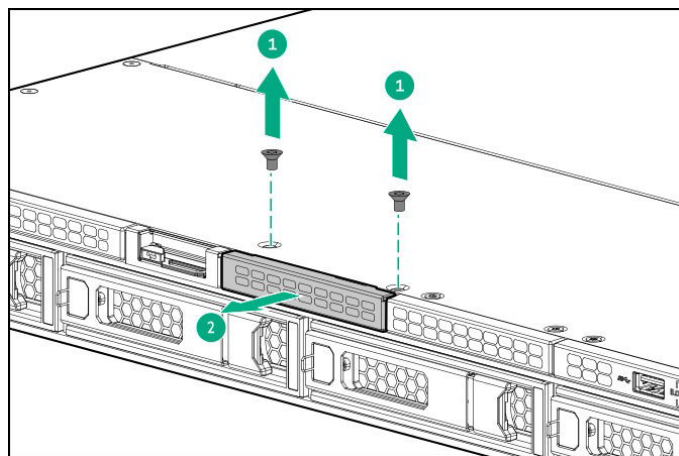
電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

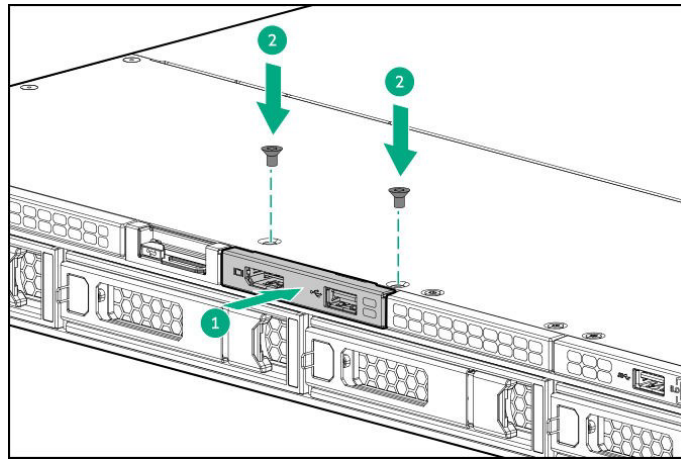
- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロピュラドライバー

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

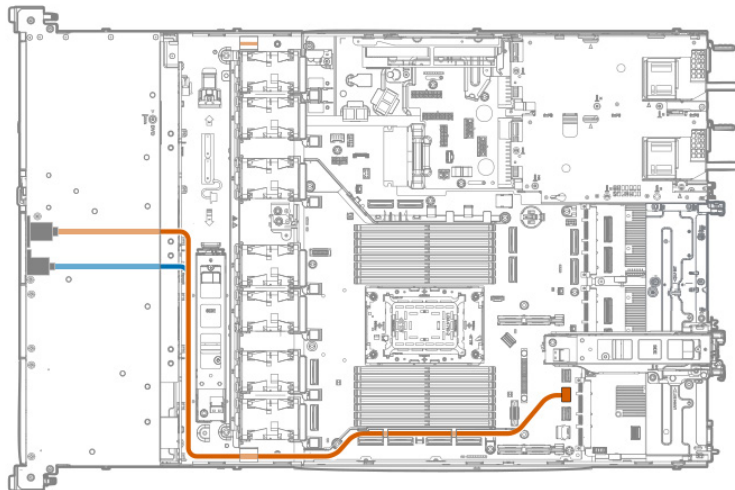
1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
3. ネジ (2 個) を外し、ブランクパネルを取り外します。



4. フロント USBポート増設キットを取り付け、ネジ（2個）で固定します。



5. 下図のようなルートで DisplayPort/USB ケーブルをマザーボード上の DisplayPort/USB コネクタに接続します。



6. 本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。
7. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.18.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブラックカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブラックカバーを取り付けてください。

1.19 1U 増設 RS-232C コネクタキット N8117-31

本機は、このオプションを使ってシリアルインターフェイスを持つ機器と接続することができます。



表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

1.19.1 取り付け

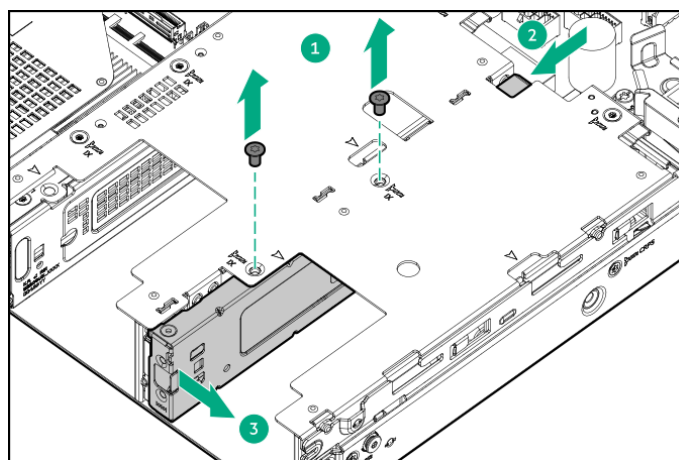
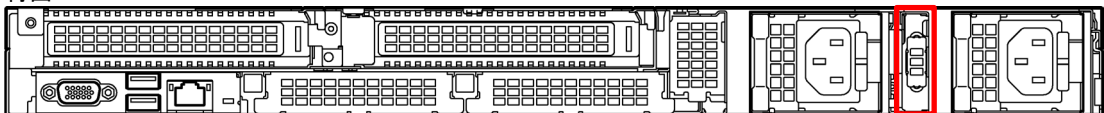
オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー

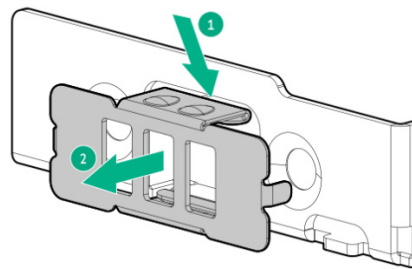
オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
3. 本書の「2章(1.12 PCI カード)」を参照して 1st ライザケージを取り外します。
4. 本書の「2章(1.23 電源ユニット)」を参照して電源ユニットを取り外します。
5. ケージを取り外します。

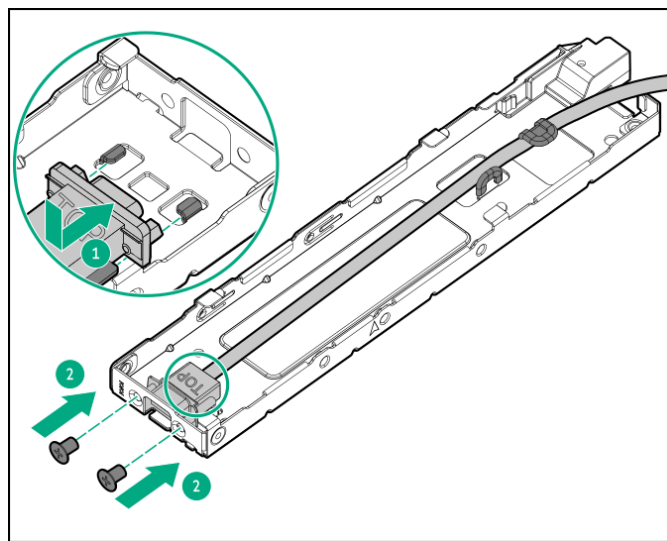
背面



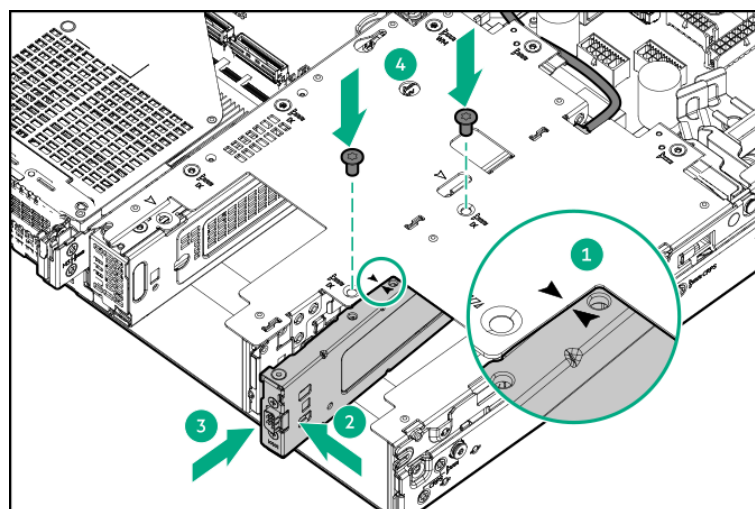
6. シリアルケーブルのブラックカバーを前方に引出し取り外します。



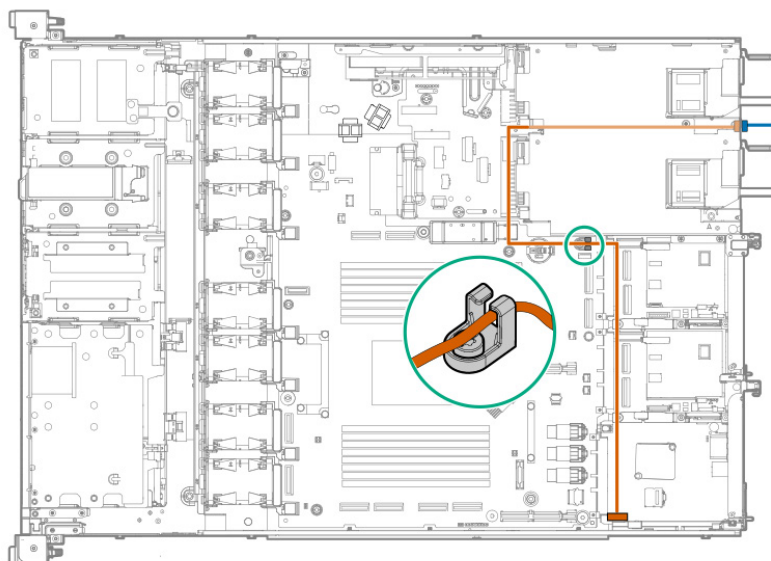
7. シリアルポートのコネクタの向きに注意してスライドさせてブラケットに固定する。
8. シリアルポートコネクタをネジ（2個）で固定する。



9. ケージを取り付けます。



10. シリアルケーブルコネクタを接続します。



11. 電源ユニットを取り付けます。
12. 1st ライザケージを取り付けます。
13. 本書の「2章(1.5 トップカバー)」を参照してトップカバーを取り付けます。

**チェック**

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイとデバイスベイに、コンポーネントかブラックカバーのどちらかを実装しないまま、サーバーまたはエンクロージャーを動作させないでください。

14. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.19.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブラックカバーを取り付けてください。

**重要**

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブラックカバーを取り付けてください。

1.20 トップカバーオープン検知キット N8115-45

本機は、このオプションを使ってトップカバーが取り外されたことを検知することができます。



表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

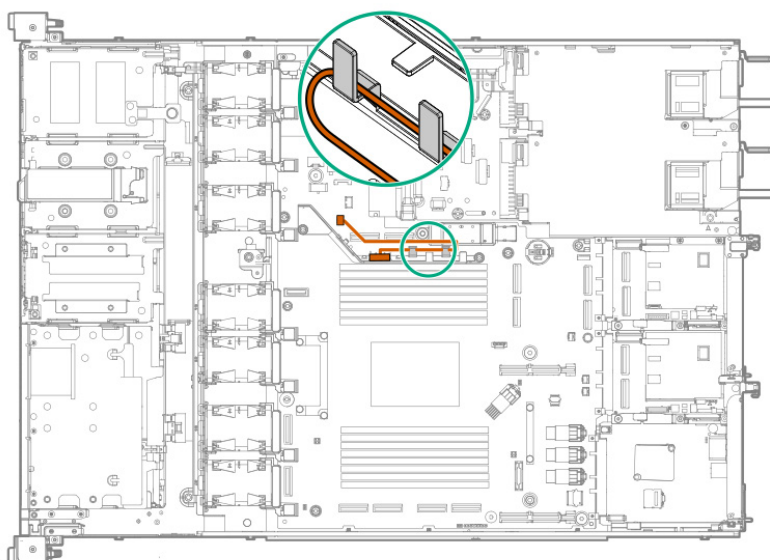
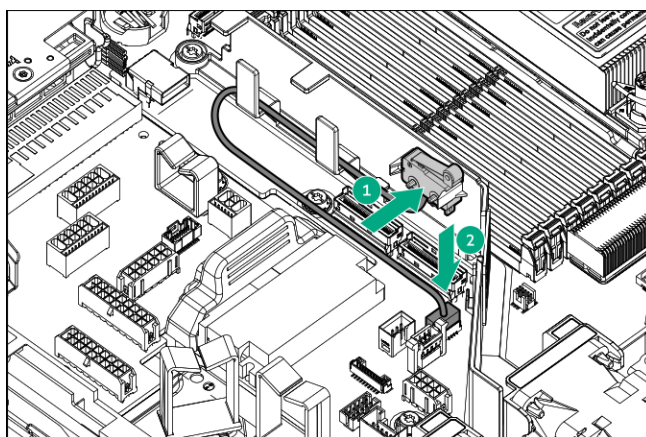
1.20.1 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
3. トップカバーオープン検知キットを取り付けます。



4. 本書の「2章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。

**チェック**

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブかSSDあるいはダミートレイを実装してください。

5. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源をONにします。

1.20.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.21 内蔵ハードディスクドライブによる RAID システム

内蔵のハードディスクドライブを RAID システムで利用するときの方法について説明します。



RAID システムに変更するとき、または RAID レベルを変更するとき、ハードディスクドライブを初期化します。ハードディスクドライブに大切なデータがあるときは、バックアップしてから RAID コントローラの取り付け、RAID システムの構築を行ってください。



RAID システムは、同一グループ(パック)内は同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使ってください。

1.21.1 RAID システム構築時の注意事項

RAID システムを構築するときには、次の点について注意してください。

- 各 RAID レベルで必要となるハードディスクドライブの台数が異なります。

RAIDレベル	RAIDシステム構築に必要なハードディスクドライブの最小数
	N8103-249
RAID 0	1
RAID 1	2
RAID 5	3
RAID 6	4
RAID 10	4
RAID 50	6
RAID 60	8

- マニュアルで OS をインストールする場合は、RAID システムコンフィグレーションユーティリティを使用します。ユーティリティの詳細な説明は、「メンテナンスガイド」の「2章(1. RAID システムのコンフィグレーション)」や、オプションの RAID コントローラに添付の説明書を参照してください。

1.22 ドライブ

本機の前面には、各種ドライブを接続するためのドライブベイがあります。各種ドライブは、専用のトレーに搭載された状態で購入できます。また、トレーに搭載された状態のまま本機に取り付けます。



弊社で指定していないドライブを使用しないでください。サードパーティのドライブなどを取り付けると、ドライブだけでなく本機が故障するおそれがあります。

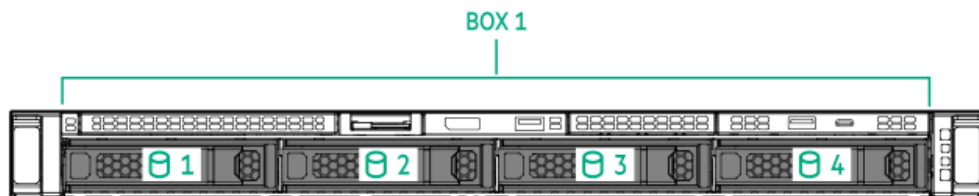
本機は SAS、SATA、および NVMe ドライブをサポートします（構成による）。

サーバーに各種ドライブを追加するときは、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

- RAID 構築を行う場合、同一グループ(パック)内は同一容量/同一種類/同一回転数のハードディスクドライブを使用してください。
- ハードディスクドライブを 1 台しか使用しない場合は、最も小さな BOX 番号の最も小さなベイ番号に取り付けてください。
- ドライブを同一のドライブアレイにグループとしてまとめる場合、最も効率的にストレージ容量を使用するには、各ドライブを同一の容量にしてください。

搭載するスロットには固有の BOX 番号およびベイ番号が割り当てられています。

4x 3.5 型ドライブモデル (SATA HDD)



1.22.1 SATA ドライブの取り付け

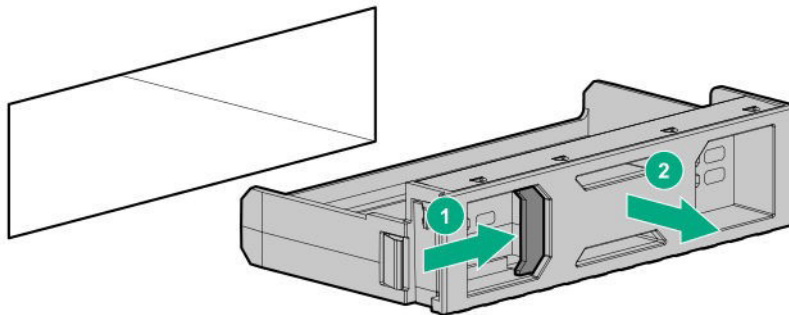
次の手順に従ってハードディスクドライブを取り付けます。



RAID システムの場合、同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使用してください。

1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」を参照して準備します。
ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認します。
スロットには番号の小さい順から取り付けてください。
2. スロットに取り付けられているダミートレイを取り外します。

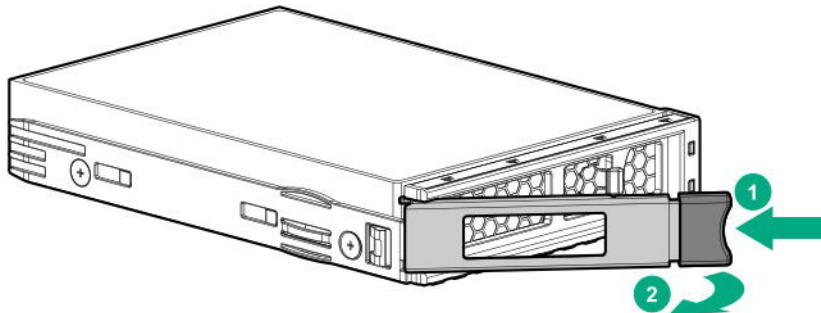
3.5 型ダミートレイ



取り外したダミートレイは、大切に保管してください。

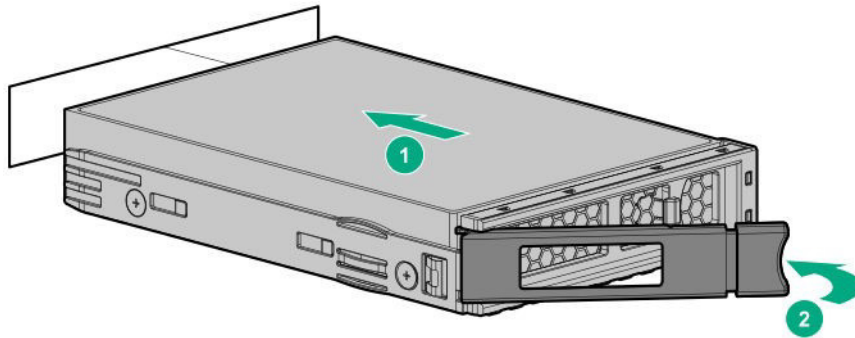
3. ドライブを準備します。
トレイのハンドルのロックを解除します。

3.5 型ドライブ



4. トレーをしっかりと持ってスロットへ挿入します。

3.5型ドライブ



チェック

- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- トレーは両手でしっかりとていねいに持ってください。

5. ハンドルをゆっくりと閉じます。
「カチッ」と音がしてロックされます。



チェック

押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認してください。

6. ドライブのLEDの組み合わせから、ドライブのステータスを確認してください。

1.22.2 ホットプラグ対応 SATA ドライブの取り外し



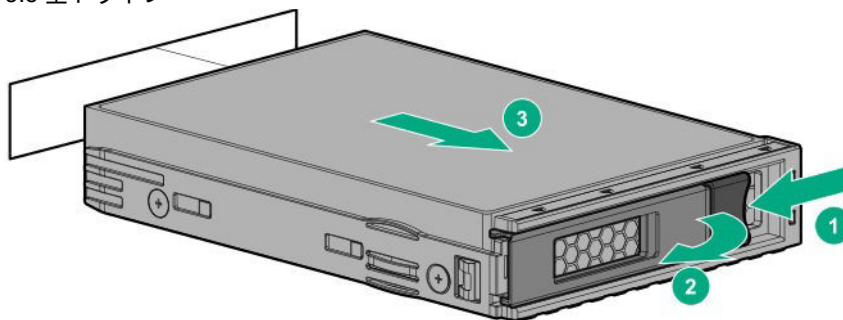
チェック

適切な冷却を確保するために、サーバーを動作させるときは、トップカバー、拡張スロットカバー、およびブランクカバーを必ず取り付けてください。サーバーがホットプラグ対応コンポーネントをサポートしている場合は、トップカバーを開ける時間を最小限に抑えてください。

1. ホットプラグ対応 SATA ドライブの LED の組み合わせからドライブのステータスを確認します。
2. ドライブ上のすべてのサーバーデータのバックアップを取ります。
3. トレーのハンドルのロックを解除します。

ハンドルを持ってゆっくりと手前に引出し、ドライブを取り外します。

3.5 型ドライブ



なお、取り外したハードディスクドライブを廃棄または譲渡するときは、「メンテナンスガイド」の「1 章(1. 移動と保管)」に従って、お客様の責任において確実にデータを消去してください。



重要

データの消去をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩したとき、弊社ではその責任は負いません。



チェック

ハードディスクドライブを増設すると、それまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされます。

1.23 電源ユニット

本機は、ホットスワップに対応した 2 台の電源ユニットにより、冗長構成にすることができます(標準は 1 台で、選択必須オプション)。

冗長電源を選択した場合、電源ユニットが 1 台故障しても、システムを停止することなく運用を続けることができます。



チェック

AC 電源ユニットには AC ケーブル抜け防止用のケーブルタイを添付しています。AC ケーブルが抜けないうケーブルタイで固定してください。

1.23.1 取り付け

次の手順に従って電源ユニットを取り付けます。



チェック

サーバーに取り付けられる 2 台の電源ユニットは同じ容量でなければなりません。2 台の電源ユニットは同じ部品番号と同じラベル色であることを確認してください。2 台の電源ユニットが不適切な場合には、システムが不安定になり、シャットダウンされる場合があります。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイとデバイスベイに、コンポーネントかブラックカバーのどちらかを実装しないまま、サーバーまたはエンクロージャーを動作させないでください。

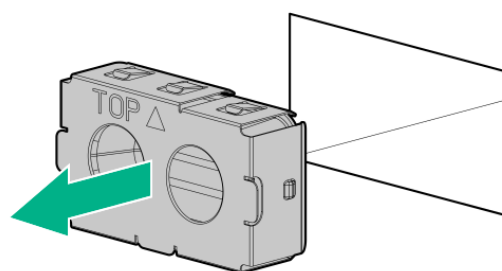
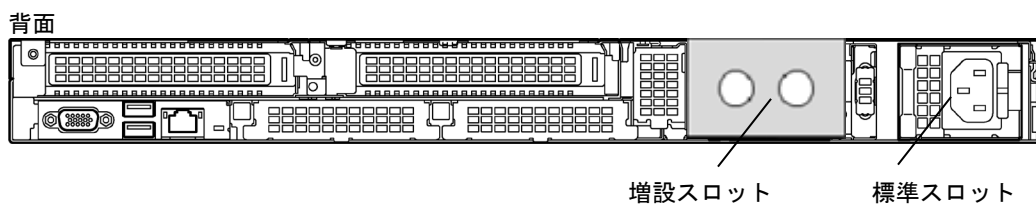


重要

動作していた装置は表面が熱くなっているため、やけどをしないように、電源装置または電源装置ブラックカバーが十分に冷めてから手を触れてください。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

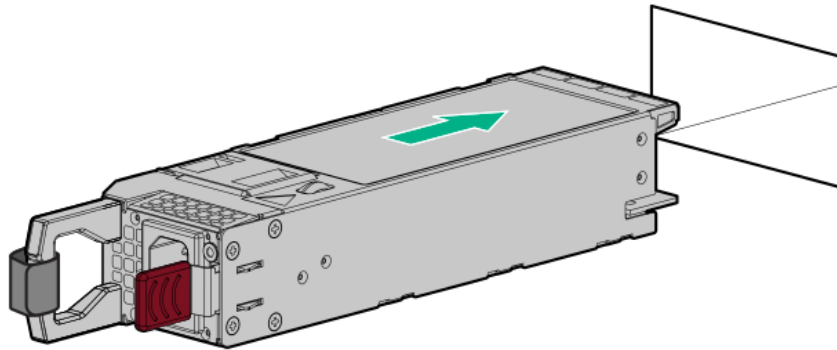
1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
2. 増設スロットのブラックカバーを外します。





取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

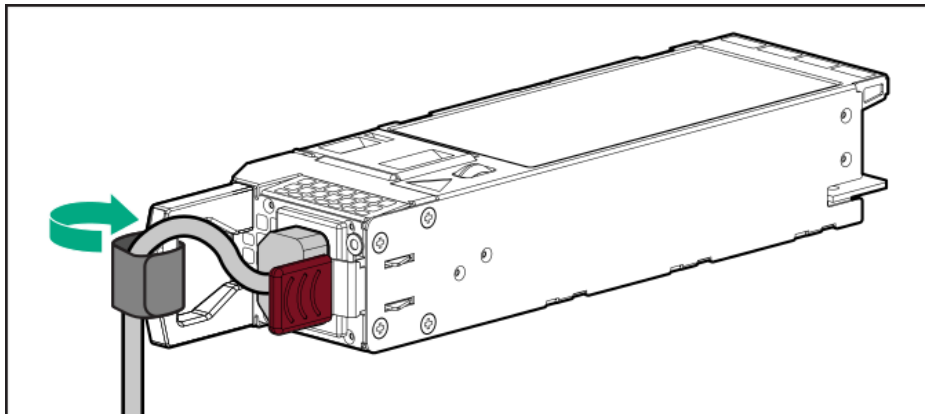
- 電源ユニットをベイに挿入して、カチッと音がしてはまるまで押しこみます。



- 電源コードを接続します。
指定された電源コードを使います。

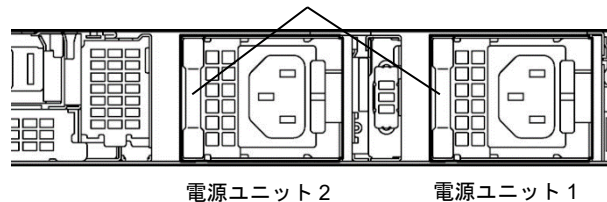


AC 電源ユニットには AC ケーブル抜け防止用のケーブルタイを添付しています。
AC ケーブルが抜けないようにケーブルタイで固定してください。



- 電源コードを接続すると、電源ユニットの AC POWER ランプが緑色に点灯します。
もう一方に電源コードを接続すると、2 台の電源ユニットの AC POWER ランプが緑色に点灯します。

AC パワーランプ




- 本機の電源を ON にします。

7. STATUS ランプや POST で電源ユニットに関するエラーがないことを確認します。
エラーの詳細については、「メンテナンスガイド (共通編)」の「2 章(1. IML エラーメッセージ)」を参照してください。
AC POWER ランプが消灯している場合は、もう一度電源ユニットを取り付け直してください。それでも同じエラーがでたときは保守サービス会社に連絡してください。

1.23.2 故障した電源ユニットの交換/取り外し

交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。

⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 感電注意



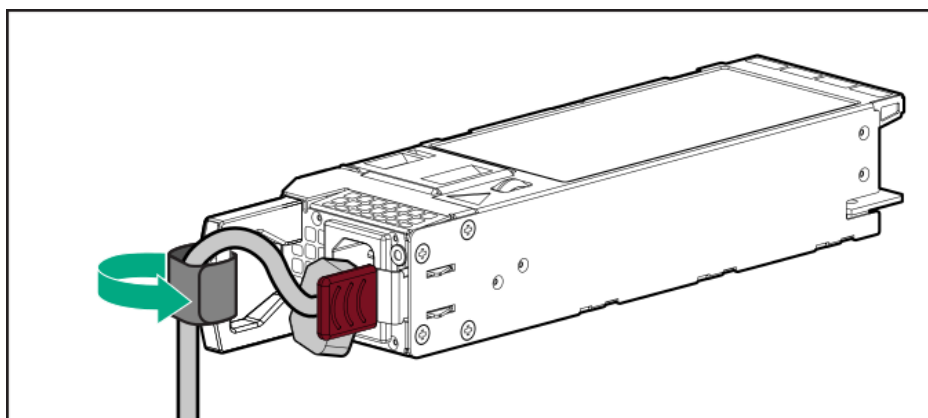
- 正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。
- 冷却効果を保つためにブランクカバーの取り付けは必須です。

1. ランプ表示(AC POWER ランプ)がアンバー色に点灯または点滅している電源ユニットを確認します。
2. 本機の電源を OFF にします。

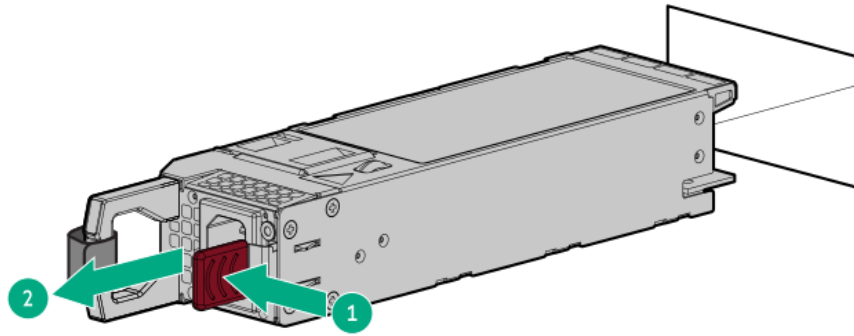


電源ユニットを冗長構成(2 台で運用)にしている場合、電源 ON のまま故障した電源ユニットを交換できます。

3. 手順 1 で確認した電源ユニットの AC コードを固定しているケーブルタイを外します。
4. AC コードを抜きます。



5. 電源ユニットのレバーを内側に押し、取っ手を握りながら手前に引いて取り外します。



6. 電源ユニットを交換せずに1台の電源ユニットで運用する場合は、「取り付け」の手順2で取り外したブランクカバーを取り付けます。



ブランクカバーの取り付けは、冷却効果を保つために必須です。

7. 本書の「2章(1.23.1 取り付け)」の手順3~6の手順を参照して電源ユニットを取り付け、取り付け後の確認をします。

2. 設置と接続

本機の設置と接続について説明します。

本製品を安全にお使いいただくため、本機に添付されている「安全にご利用いただくために」をよく読んでください。



記載の内容を守らずに製品を使用した場合、誤動作だけでなく、けがや発煙、火災等、意図しない安全上の問題が発生する原因になります。本製品をご使用になる前に、必ずお読みください。



2.1 設置

本機は EIA 規格に適合したラックに取り付けて使用します。

2.1.1 ラックの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。

 警告	
	<p>装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 指定以外の場所で使用しない ● アース線をガス管につながない

 注意	
	<p>装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1人で搬送・設置をしない ● 荷重が集中してしまうような設置はしない ● 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する ● ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない ● 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない ● 定格電源を越える配線をしない ● 腐食性ガスの発生する環境で使用しない

⚠ 注意

環境条件を満たさない場所に設置・保管しない

本製品を次に示すような場所や本製品に添付の「安全にご利用いただくために」の「1.9 本機の設置について」で指定している環境条件を満たさない場所に置かないでください。火災の原因となるおそれがあります。



- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所
- 直射日光が当たる場所
- 不安定な場所
- 屋外など環境が安定しない場所

腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない

腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する環境に設置し、使用しないでください。

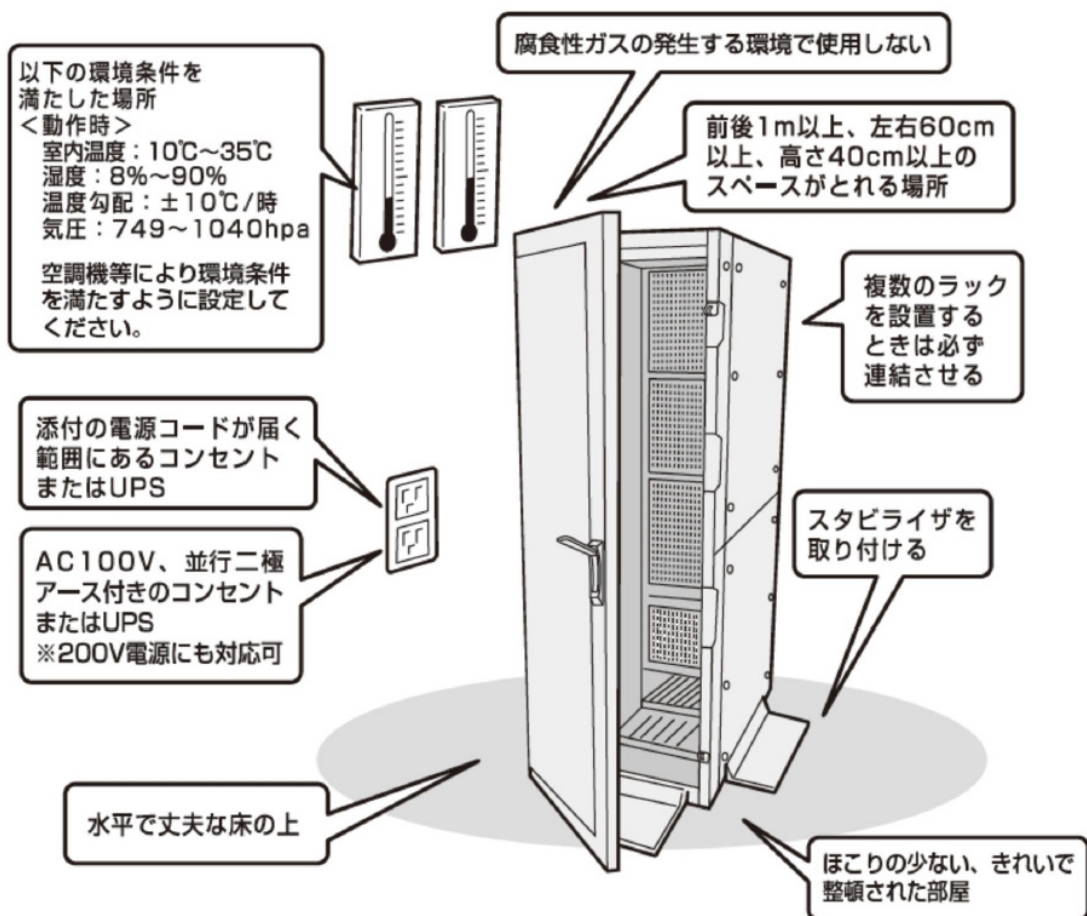


また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。

本機内部のプリント板が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。

もしご使用の環境で上記の疑いがあるときは、販売店または保守サービス会社にご相談ください。

* 外気には粉塵や火山灰、塩分、設置環境基準を超過する湿度(水分)等を含んでいる可能性があります。外気と接する環境で使用する場合は装置の設置環境を満たさない可能性があります。



次のような場所には設置しないでください。誤動作の原因となります。

- 本機をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所(暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する場所。(※)
また、ほこりや空气中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている場所。
- 薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。
- 本機の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどで ON/OFF する場合の接点スパークなど)を発生する装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルターの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。
- 本機が動作を保証していない環境。

※) 腐食性ガスは自動車から放出される排気ガスや、温泉・火山地帯において噴出するガス、市街地のよどんだ川底から発生するガスなどに含まれます。

出典：「JEITA IT-1004B 産業用情報処理・制御機器設置環境基準」

2.1.2 空間および通気要件

修理をしやすいし、また通気をよくするために、ラックの設置場所を決定する際には、次の空間要件に従ってください。

- ラックの正面側に 63.5 cm (25 インチ) 以上の隙間を空けてください。
- ラックの背面側に 76.2 cm (30 インチ) 以上の隙間を空けてください。
- ラックの背面から他のラックまたはラック列の背面の間には、121.9 cm (48 インチ) 以上の隙間を空けてください。

本サーバーは、冷気をフロントドアから吸収して、内部の熱気をリアドアから排出します。したがって、フロントとリアのラックドアには、外気をキャビネットに吸収できる適度な隙間が必要です。また、リアドアには、熱気をキャビネットから排出するための適度な隙間が必要です。



チェック

不適切な冷却と装置の損傷を防止するために、通気用の開口部をふさがないようにしてください。

ラック内のすべての棚にサーバーまたはラックコンポーネントを取り付けない場合、棚が空いているためにラックやサーバーの中を通る空気の流れが変わります。適切な通気を維持するために、コンポーネントを取り付けない棚は、すべてブランクパネルでカバーしてください。



チェック

コンポーネントを取り付けない棚は、必ず、ブランクパネルを使用してカバーしてください。これにより、適切な通気が確保されます。ブランクパネルなしでラックを使用すると、冷却が適切に行われず、高温による損傷が発生することがあります。



チェック

他社製のラックを使用する場合、通気をよくして装置の損傷を防ぐために、以下の追加要件を満たしていなければなりません。

- フロントおよびリアドア - 2U ラックでフロントおよびリアドアを閉じる場合、通気をよくするために、上部から下部にわたって 5350 cm² (830 平方インチ) の通気孔を均一に配置する必要があります (換気のために必要な 64 パーセントの開口部と同等になります)。
- 側面 - 取り付けられたラックコンポーネントとラックのサイドパネルの間は、7 cm (2.75 インチ) 以上空けてください。コンポーネントを取り付けない棚は、必ず、ブランクパネルを使用してカバーしてください。これにより、適切な通気が確保されます。ブランクパネルなしでラックを使用すると、冷却が適切に行われず、高温による損傷が発生することがあります。

2.1.3 温度要件

装置が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所にシステムを取り付けまたは配置してください。

本製品について推奨される動作時の最低周囲温度は 10°C で、最高周囲温度 (TMRA) は 35°C です。ラックを設置する室内の温度は、10°C~35°C にしてください。



チェック

他社製のオプションを取り付ける場合は、装置の損傷を防ぐために、次の点に注意してください。

- オプションの装置により、サーバー周囲の通気を妨げたり、ラック内部の温度が最大規格を超えないようにしてください。
- 製造元が規定した TMRA を超えないようにしてください。他社製のラックを使用する場合、通気をよくして装置の損傷を防ぐために、以下の追加要件を満たしていなければなりません。

2.1.4 電源要件

この装置は、資格のある電気技師が情報技術機器の取り付けについて規定したご使用の地域の電気規格に従って取り付けなければなりません。この装置は、NFPA 70、1999 Edition (National Electric Code)、および NFPA-75、1992 (Code for Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment) で規定されているシステム構成で動作するように設計されています。オプションの電源の定格については、製品の定格ラベルまたはそのオプションに付属のユーザードキュメントを参照してください。



けが、火災、または装置の損傷を防止するために、ラックに電源を供給する AC 電源分岐回路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の配線と取り付けの要件については、管轄の電力会社にお問い合わせください。



サーバーを不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS（無停電電源装置）を使用してください。UPS は、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

サーバーを 2 台以上取り付ける場合は、すべてのデバイスに安全に電源を供給するために、追加の配電装置を使用しなければならないことがあります。次のガイドラインに従ってください。

- 電源の負荷は、使用可能な AC 電源分岐回路間で均一になるようにしてください。
- システム全体の AC 電流負荷が、分岐回路の AC 電流定格の 80% を超えないようにしてください。
- この装置には、一般のコンセント付き延長コードは使用しないでください。
- サーバーには専用の電気回路を用意してください。

2.1.5 アース要件


正常に動作し、安全に使用していただくために、サーバーは正しくアースしなければなりません。米国では、必ず地域の建築基準だけでなく、NFPA70、1999 Edition（National Electric Code）第 250 項に従って装置を取り付けてください。カナダでは、必ず、Canadian Standards Association、CSA C22.1、Canadian Electrical Code に従って装置を取り付けてください。その他すべての国では、必ず International Electrotechnical Commission（IEC）コード 364-1~7 などのご使用の地域の電気配線規定に従って取り付けてください。さらに、取り付けに使用される分岐線、コンセントなどの配電装置はすべて、指定または認可されたアース付き装置でなければなりません。

同じ電源に接続された複数のサーバーから発生する高圧漏れ電流を防止するために、建物の分岐回路に固定的に接続されているか、工業用プラグに接続される着脱不能コードを装備した、PDU を使用することをおすすめします。NEMA ロック式プラグまたは IEC 60309 に準拠するプラグは、この目的に適しています。サーバーには、一般のコンセント付き延長コードの使用はおすすめできません。

2.1.6 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し

本機のラックへの取り付け/取り外しについて説明します。


警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 規格外のラックで使用しない
- 指定以外の場所で使用しない

注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない



ラック内部の温度上昇とエアフローについて

複数台の装置を搭載したり、ラック内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、誤動作するおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。

本機は、前面から吸気し、背面へ排気します。

(1) ラック搭載前の準備

ラックに取り付けるレールは、本機に標準添付されており 2.5 型ドライブモデルと 3.5 型ドライブモデルのレールは違う物になります。

モデル名	N コード	製品名称
3.5 型ドライブモデル用	N8143-148	ラックサーバー用スライドレール



レールは左右で形状が異なります。

取り付けを間違った場合、ラックに取り付けることができません。よく確認して取り付けてください。

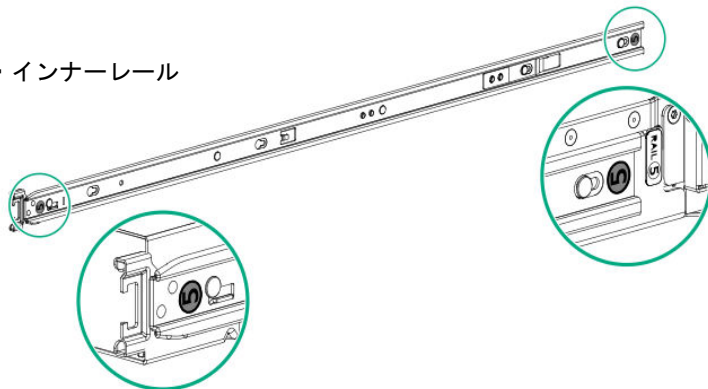
● インナーレールとアウターレールの確認

インナーレール、アウターレールの向きを確認します。

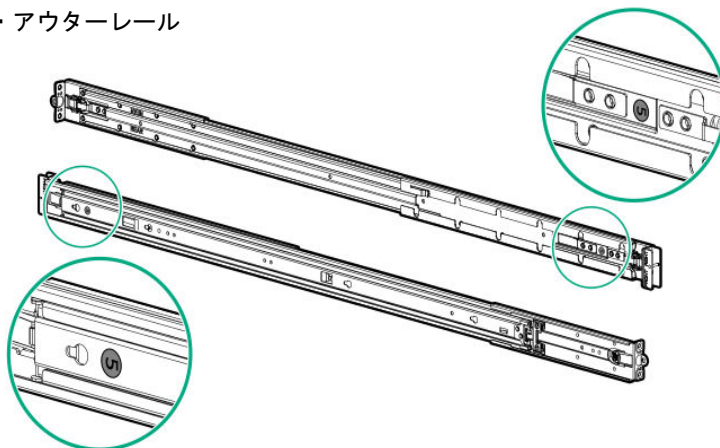
アウターレールには「Right」「Left」の刻印がありますので左右を確認し、また、前後の刻印「Front」「Rear」がありますので前後を確認します。

インナーレールには前後、左右の刻印はありませんので、以下の図を参照して確認してください。

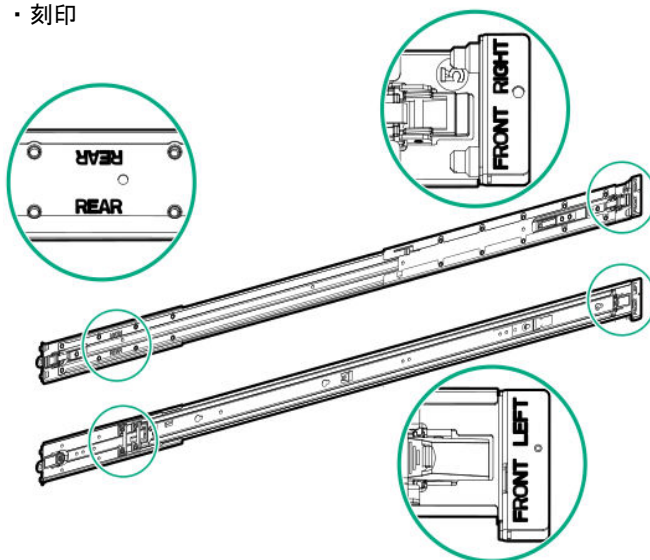
・インナーレール



・アウターレール



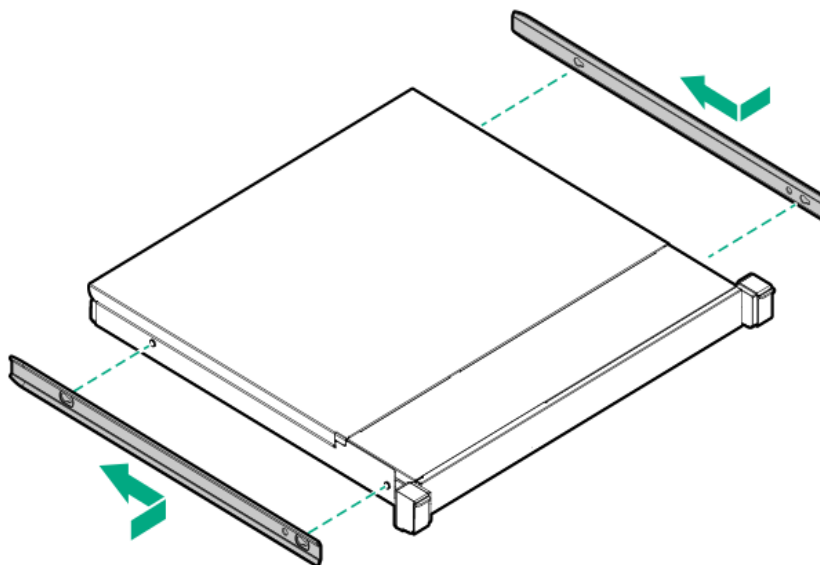
・刻印



● インナーレールの本機への取り付け

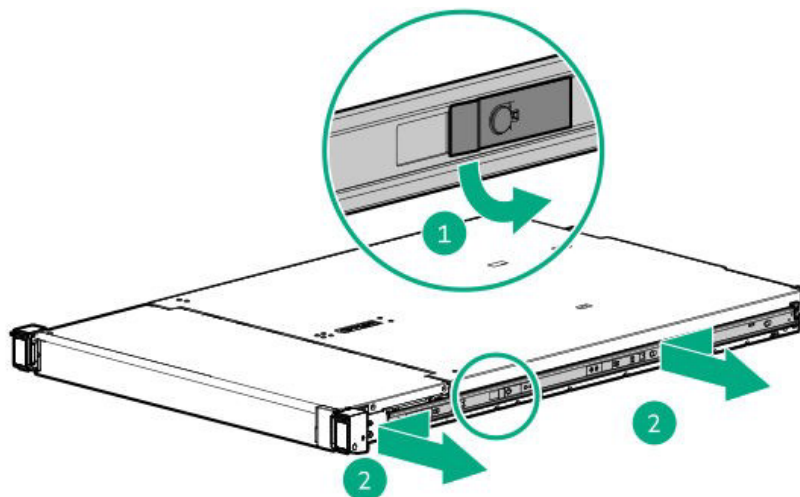
本機の前面から見て左に左インナーレール、右に右インナーレールを取り付けます。

インナーレールを本機側面4か所の突起に合わせて、本機背面側にスライドさせます。このときにインナーレールの中央付近にあるロックが「カチッ」と音がして、ロックされたことを確認してください。



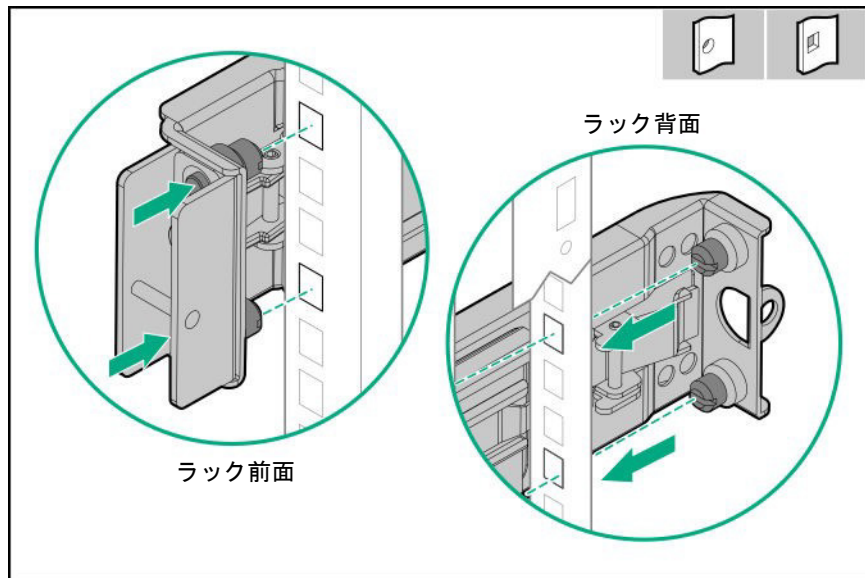
● インナーレールの取り外し

インナーレールの中心付近にある金属板部分を少し持ち上げるとロックが解除されます。ロックを解除した状態で前方向にスライドさせると取り外すことができます。



● アウターレールのラックへの取り付け

ラックの前面から見て左にアウターレール(LEFT)、右にアウターレール(RIGHT)を取り付けます。アウターレールの丸い突起を 19 型(インチ)ラックの角穴に入れて取り付けます。このときに「カチッ」と音がしてロックしたことを確認してください。左図は右アウターレールの前面を示しています。右図は右アウターレールの背面を示しています。左アウターレールも同様に取り付けます。左右のレールは高さを合わせて取り付けてください。



レールが確実にロックされ、脱落しないことを確認してください。

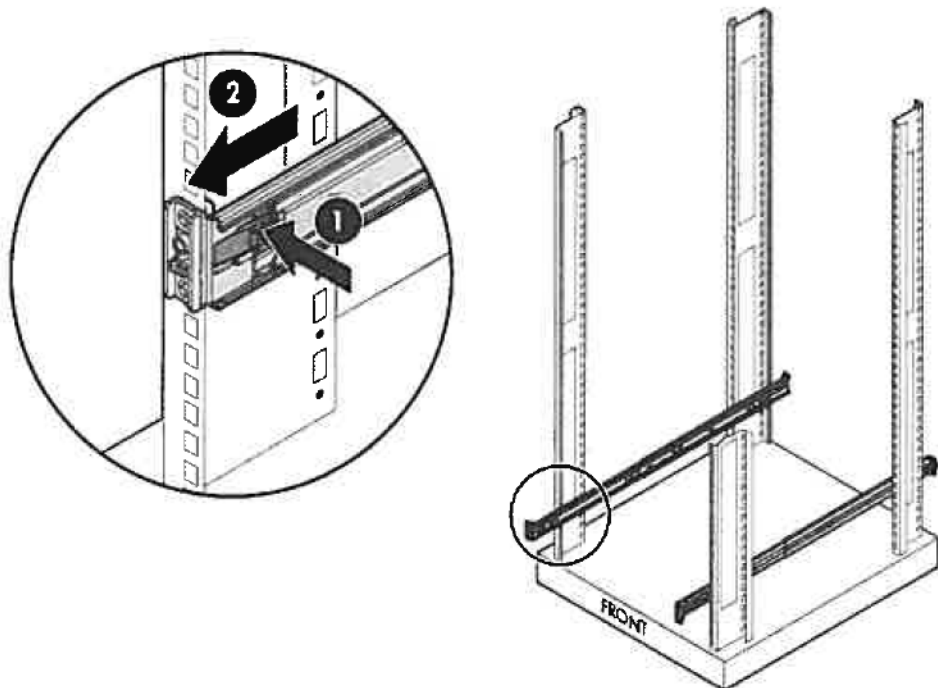


前後に多少ガタツキがでることがありますが、製品に支障はありません。

● アウターレールのラックからの取り外し

次の手順でアウターレールをラックから取り外します。


1. 本書の「2章(2.1.6 (2) ②取り外し手順)」を参照し、本機をラックから取り外します。
2. アウターレールのスライドレールを収納します。途中でスライドレールがロックされたら、引き続き、レール側面にあるレールストッパーを押し、スライドレールを収納します。
3. アウターレールのロック解除ボタンを矢印の方向に押し、ラック前方へ押してレールを外します。



(2) 本機の取り付け/取り外し

⚠ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。



- 1人で持ち上げない
- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない

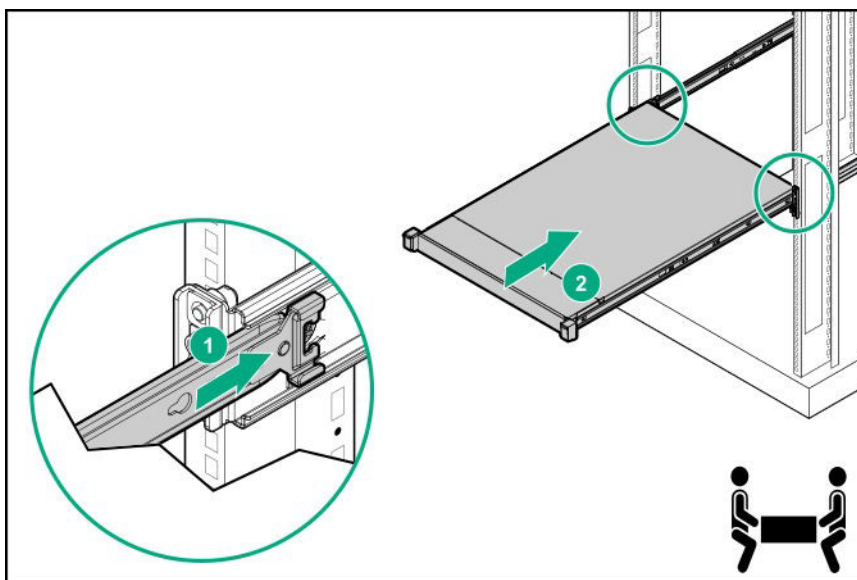
①. 取り付け手順

次の手順で本機をラックへ取り付けます。

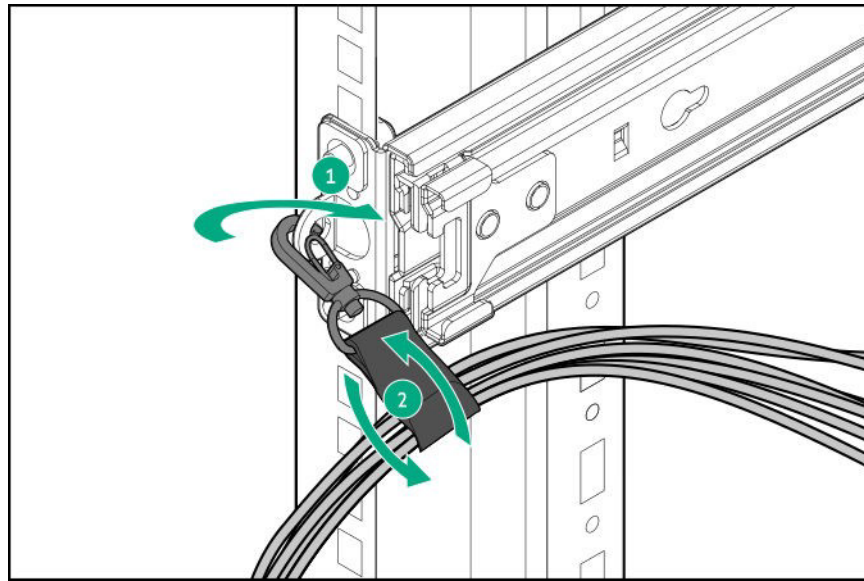


取り付けは2人以上で行ってください。

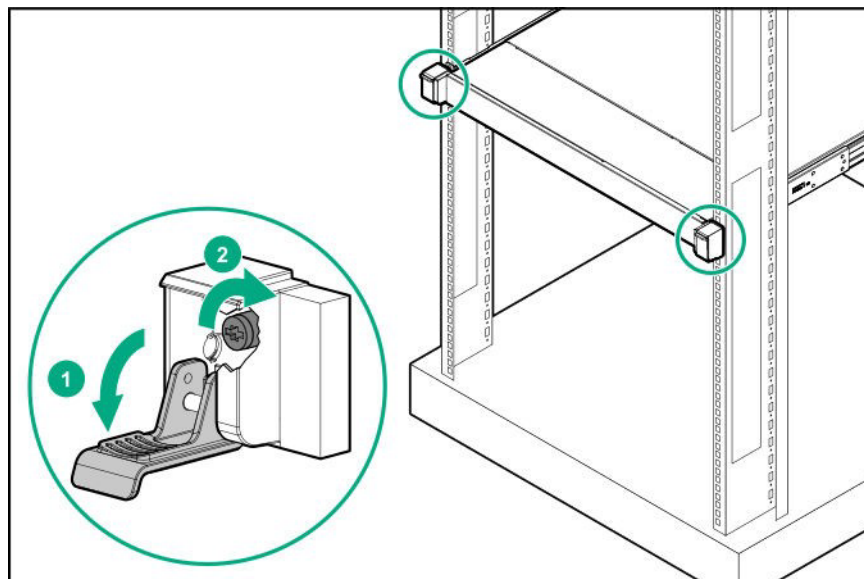
1. 2人以上で本機をしっかりと持って、ラックへ取り付けます。
2. 両側のインナーレールがアウターレールに正しく入っていることを確認します。
装置をゆっくりと奥に押し込みます。前面のロックが「カチッ」と音がするまで押し込み、本機を固定します。



3. 付属のケーブル結束帯をラック背面に取り付けたい場合は、下図のようにアウターレールの取り付け穴に結束帯を取り付けます。



4. 本機をラックにネジ止めしたい場合は、装置の耳部分の蓋を開け、中にあるネジをヘキサロビュラドライバーで締め付け、ラックに本体を固定します。



②. 取り外し手順

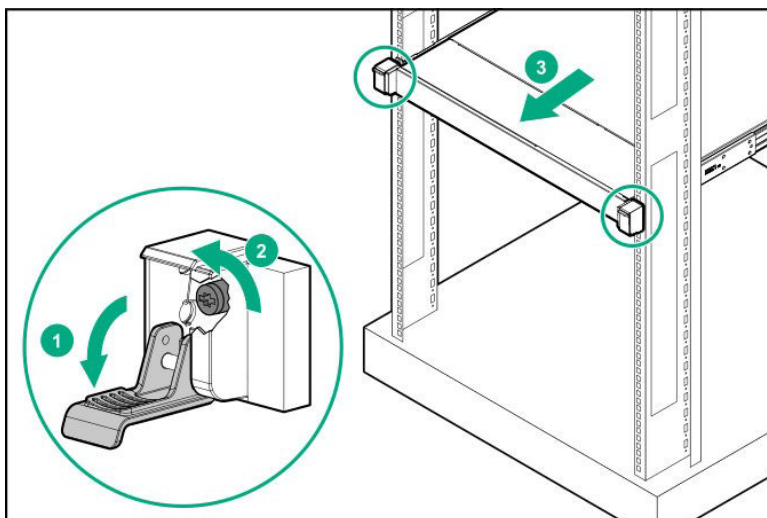
次の手順で本機をラックから取り外します。



取り外しは2人以上で行ってください。

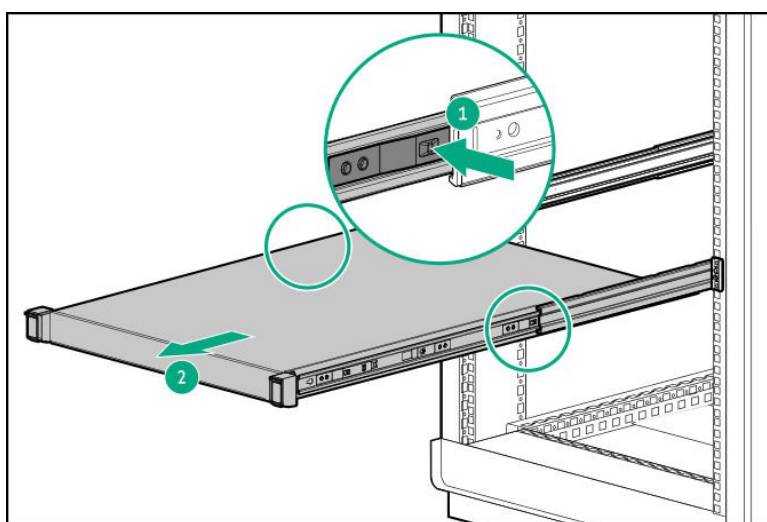
1. 本機の電源がOFFになっていることを確認し、本機に接続している電源コードやケーブルをすべて取り外します。

2. フロントベゼルを取り外します。
3. 装置両サイド部分にある本体固定ネジの蓋を開け、装置をネジ止めしている場合は、中にある固定用ネジをヘキサロビュラドライバーで取り外します。装置をネジ止めしていない場合は、蓋を開けると装置のロックが解除されます。



レバーやレールで指を挟まないよう十分に注意してください。

4. 本機を手前にスライドさせしっかりと持ってラックから取り外します。途中で本機がロックされたら、引き続き、レール側面にあるレールストッパーを押し、ゆっくりと引き出し本機を取り出し、ラックから取り外します。




- 複数名で本機の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。
- 本機を引き出した状態で、本機の上部に荷重をかけないでください。落下するおそれがあり、危険です。

2.2 接続

本機に周辺装置を接続します。

本機の前面と背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次ページの図は標準の状態では接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。


警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

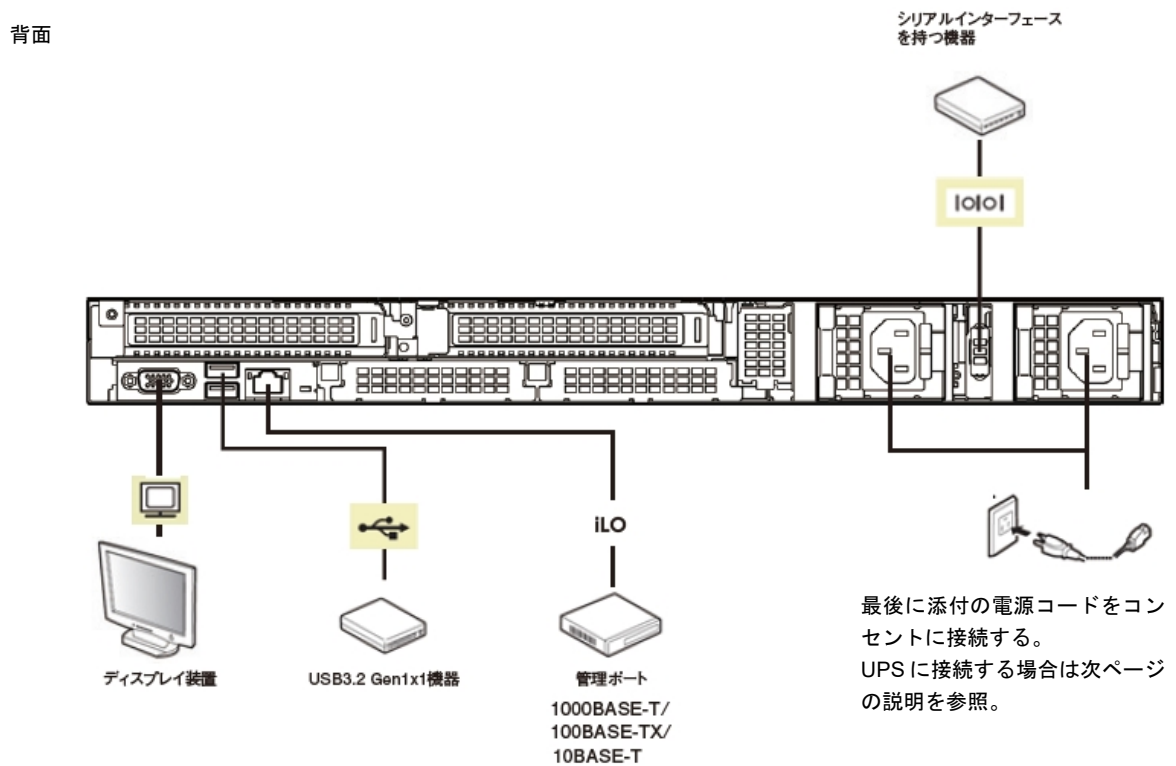
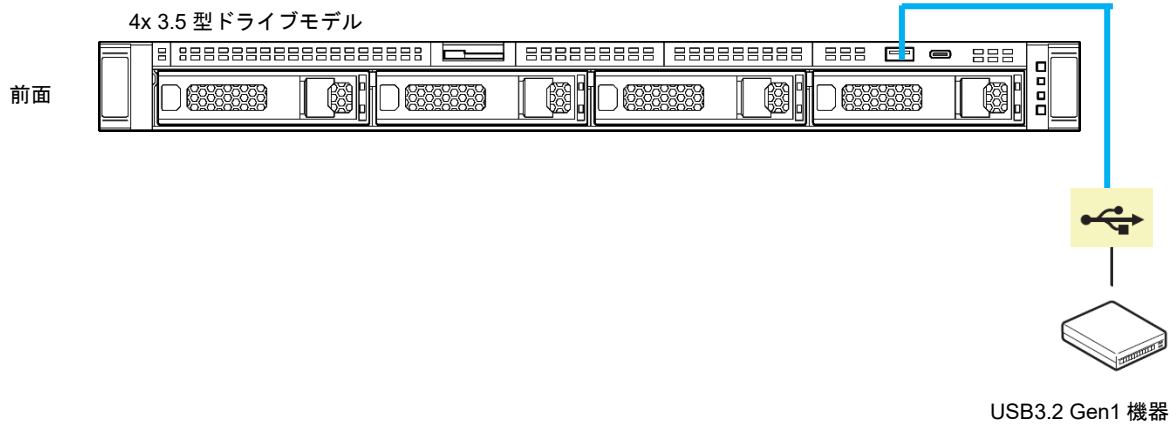
- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながらない

注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 指定以外のコンセントに差し込まない
- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインターフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない
- 指定以外のインターフェースケーブルを使用しない



回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。



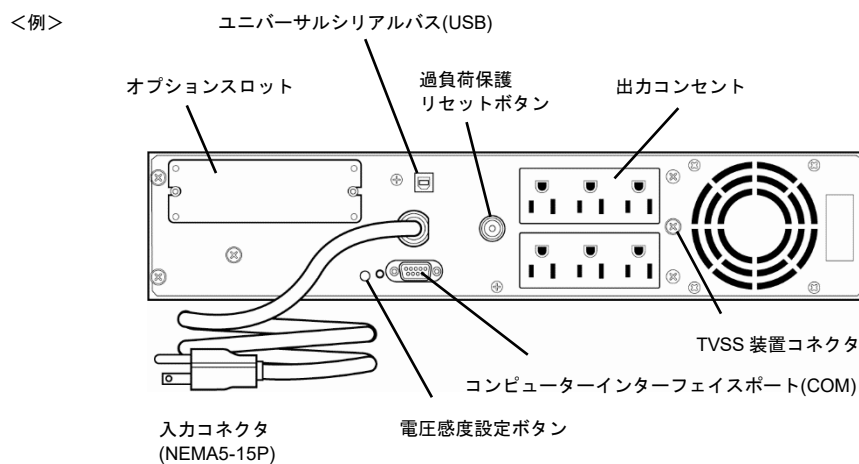
シリアルポートへ専用回線を直接接続することはできません。

接続にあたっては、以下について注意してください。

- プラグアンドプレイに対応していない機器は、電源を OFF にしてから接続してください。
- 弊社以外(サードパーティー)の周辺機器、およびインターフェイスケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店で、それらの機器が本機で使用できることをあらかじめ確認してください。
- 電源コードやインターフェイスケーブルは、ケーブルタイで固定してください。
- 電源コードのプラグ部分が圧迫されないようにしてください。

2.2.1 無停電電源装置(UPS)への接続について

本機を無停電電源装置(UPS)に接続するときは、UPS の背面にある出力コンセントに電源コードを接続します。詳細は UPS に添付の説明書を参照してください。



本機の電源と UPS からの電源供給を連動(リンク)させるときは、本機のシステムユーティリティから設定を変更してください。

[System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > System Options > Server Availability > Automatic Power-On] で設定することができます。UPS を利用した自動運転を行う場合は、[Always Power On] を選択してください。詳細は、本書の「3章(2. システムユーティリティの説明)」を参照してください。

UPS を RS232C 経由で接続する場合は、システムユーティリティより、コンソールリダイレクション機能とシリアルポート経由の iLO7 CLI 機能を無効にしてください。

[System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > System Options > Serial Port Options > BIOS Serial Console and EMS > BIOS Serial Console Port] を [Disabled] にしてください。

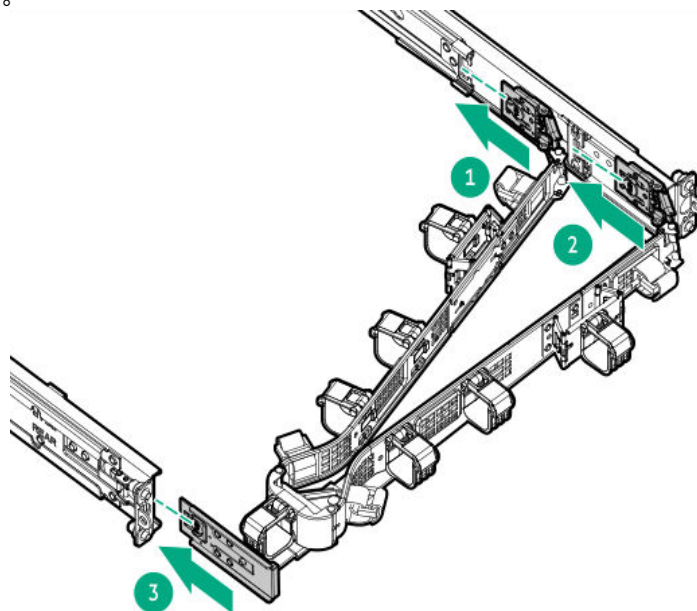
[System Configuration > BMC Configuration Utility > Setting Options > Serial CLI Status] を [Disabled] にしてください。

2.2.2 ケーブルマネジメントアーム N8143-153 の取り付け

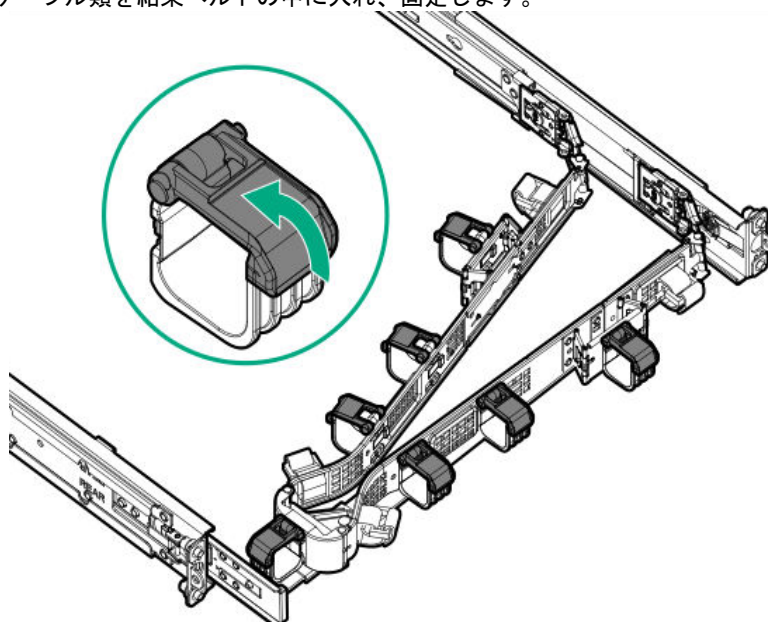
本機は、装置に接続した多くのケーブル類をまとめるためのケーブルマネジメントアームを取り付けることができます。

次の手順でケーブルマネジメントアームを取り付けます。

1. ラックの裏側にケーブルマネジメントアームの固定部分 3 か所をアウターレールとインナーレールに挿し込みます。



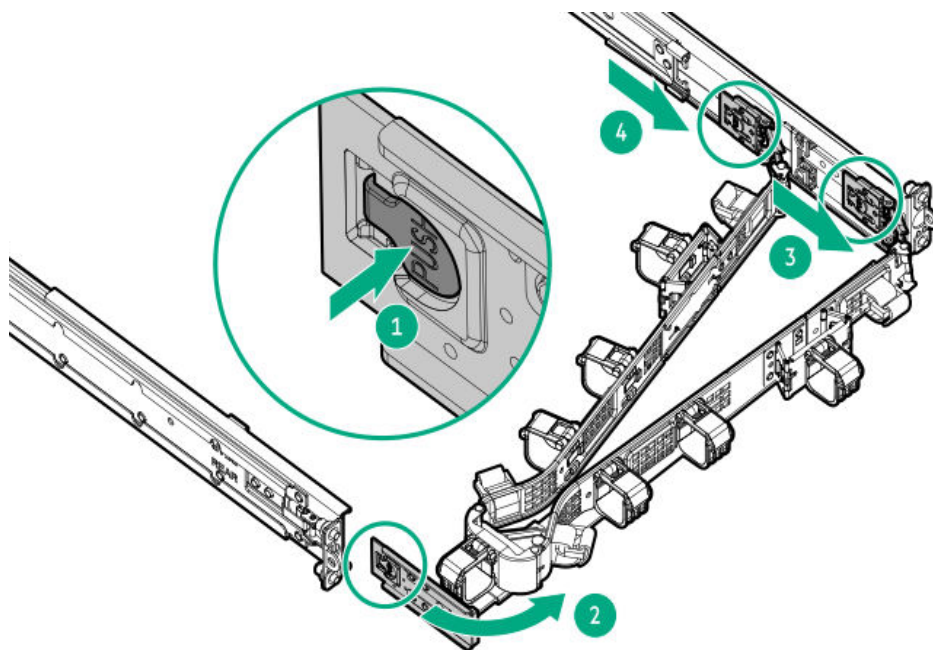
2. 多くのケーブル類を結束ベルトの中に入れ、固定します。



3. ラックの裏側にケーブルマネジメントアーム右側固定部をアウターレールに挿し込みます。

2.2.3 ケーブルマネジメントアームの取り外し

1. ケーブルマネジメントアーム右側固定部のロック解除ボタンを押しロックを外し手前に引き抜きます。
2. ケーブル類を結束ベルトから取り出し、ケーブルマネジメントアームの反対側の固定部分 3 か所のロック解除ボタンを押しロックを外してから手前に引き抜きます。



3. 取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

NEC iStorage NS シリーズ iStorage NS300Rm

3

セットアップ

本機のセットアップについて説明します。

1. 電源のON

本機の電源をONにする手順です。

2. システムユーティリティの説明

システムの設定方法について説明しています。

3. iLO7

本機に搭載しているiLO7について説明しています。

4. EXPRESSBUILDERとStarter Pack

EXPRESSBUILDERおよびStarter Packについて説明しています。

5. 電源のOFF

本機の電源をOFFにする手順です。

1. 電源の ON

本機の電源は、前面の POWER スイッチを押すと ON の状態になります。

次の順序で電源を ON にします。



電源を OFF にした後は、POWER スイッチを押すまでに 30 秒以上の時間を空けてください。

1. ディスプレイと周辺機器の電源を ON にします。



チェック

無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置と電源コードを接続しているときは、電源制御装置の電源が ON になっていることを確認してください。

2. フロントベゼルを取り外します。
3. STATUS ランプが緑色で点滅(毎秒 1 回)しているときは、点滅が消えて点灯するまで待ちます。

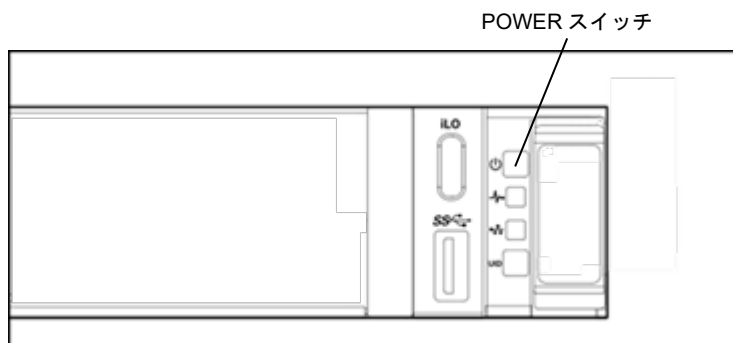
前面の POWER スイッチを押します。

POWER ランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレイに「ロゴ」が表示されます。



重要

POST 中に USB デバイスを接続したり、外したりしないでください。



ロゴを表示している間、POST(自己診断機能)が動作してハードウェアを診断します。詳細は、本書の「3章(1.1 POST のチェック)」を参照してください。

1.1 POST のチェック

Power On Self-Test (POST)は、本機に標準装備されている自己診断機能です。POST は、本機の電源を ON にすると自動的に実行し、マザーボード、メモリ、プロセッサ(CPU)などをチェックします。また、POST の実行中は、各種ユーティリティの起動メッセージなども表示します。

通常は、POST の内容を確認する必要はありません。次のようなとき、POST で表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 「故障かな？」と思ったとき
- ディスプレイに何らかのエラーメッセージが表示されたとき



お使いのサーバーセキュリティと機能性を向上させるためにも、最新バージョンのシステム ROM をご利用いただくことをお勧めします。

1.1.1 POST の流れ

次に、POST のチェックについて、順を追って説明します。

1. 本機の電源を ON にすると、POST が始まり、ディスプレイに初期化メッセージが表示されます。これはメモリや PCI デバイスなどの初期化を知らせるメッセージです。



チェック

- POST 時間は、システムに搭載するメモリの実装状況や PCI デバイスの構成、ハードウェアの初期化タイミングにより POST が完了するまでの時間がかかる事があります。
- POST ASR(Automatic Server Restart)機能により、一定時間(デフォルト 10 分)以上 POST が完了しない場合にシステムの再起動が行われることがあります。
- 初期化メッセージが表示される間、何度か画面が切り替わる場合がありますが、動作に問題ありません。
- システムユーティリティの設定によって、ロゴや初期化メッセージが表示されない場合があります。
- 初期化メッセージは、シリアルポートのコンソールリダイレクション画面にも表示されます。

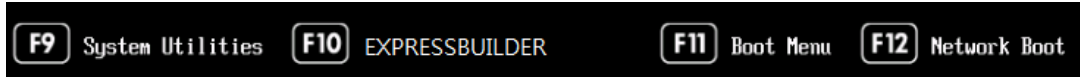
2. システムユーティリティで[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security]メニューの[Set Power On Password]にパスワードを設定すると、POST 中にパスワードを入力する画面が表示されます。

パスワード入力を連続して 3 回誤ると POST を停止します(これより先の操作を行えません)。この場合、いったん本機の電源を OFF にして、再び電源を ON にしてください。



OS をインストールするまではパスワードを設定しないでください。

3. しばらくすると、次のようなメッセージが画面に表示されます（※環境によってメッセージが変わります）。



メッセージに従ってファンクションキーを押すと、POST 終了後に、次のような機能が起動します。

<F9>キー： システムユーティリティを起動します。「3章(2. システムユーティリティの説明)」を参照してください。

<F10>キー： EXPRESSBUILDER を起動します。「3章(4. EXPRESSBUILDER と Starter Pack)」を参照してください。

<F11>キー： ブートメニューを起動します。

<F12>キー： ネットワークから起動します。

4. POST が終了すると OS を起動します。



- 起動可能なデバイスが接続されていない場合、POST を終了すると次のようなメッセージが表示されます。

- **No bootable devices were detected**
- **Please attach a UEFI bootable device.**
- **System will automatically retry the UEFI Boot Order in x seconds.**

1.1.2 POST のエラーメッセージ

POST 中にエラーが検出された場合、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージの意味、その原因、および対処方法については、「メンテナンスガイド（共通編）」の「2章(1. IML エラーメッセージ)」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するとき、エラーメッセージを伝えてください。保守において、有用な情報になります。

2. システムユーティリティの説明

システムユーティリティについて説明します。本項に従い、正しく設定してください。

2.1 概要

システムユーティリティは、本機の設定をするためのユーティリティです。このユーティリティは、本機に標準で組み込まれており、起動用のメディアがなくても実行できます。

本機は、あらかじめ最適な状態に設定して出荷していますので、ほとんどの場合において設定を変更する必要がありません。「3章(2.4 設定が必要なケース)」に記載のケースに該当するときのみ使用してください。

システムユーティリティからは、次のような設定ができます。

- システムデバイスと取り付けられているオプションの構成
- システム機能の有効化および無効化
- システム情報の表示
- 1st ブートコントローラを選択
- メモリオプションの構成
- 言語の選択
- 内蔵 UEFI シェルや EXPRESSBUILDER のようなプリブート環境の起動

システム ユーティリティの詳細は、「メンテナンスガイド（共通編）」の「1章(2. システムユーティリティ (NS300Rm))」を参照してください。

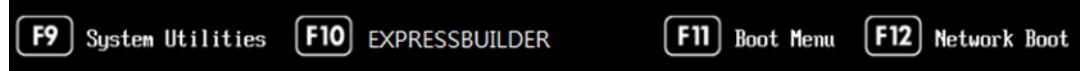


万一の障害やシステム ROM のアップデートに備え、あらかじめ システム情報のバックアップを取ってください。

2.2 起 動

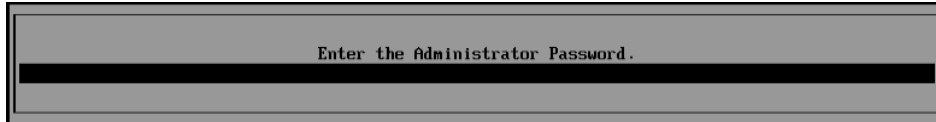
本書の「3章(1.1.1 POSTの流れ)」に従ってPOSTを進めます。

しばらくすると、次のようなメッセージが画面下に表示されます(※環境によってメッセージが変わります)。



ここで<F9>キーを押すと、POST終了後にシステムユーティリティが起動します。

Admin Password が設定されている場合、システムユーティリティが起動する前にパスワード入力を促すダイアログボックスが表示されます。正しいAdmin Passwordを入力してください。



パスワード入力は、3回まで行えます。3回とも誤った場合、パスワードの入力ができなくなります。

再度、パスワードを入力するには、本機を再起動してください。

変更を保存して終了する場合、<F12>キー「F12: Save and Exit」を押してください。

変更を破棄して終了する場合、<ESC>キー「Exit」を押してください。

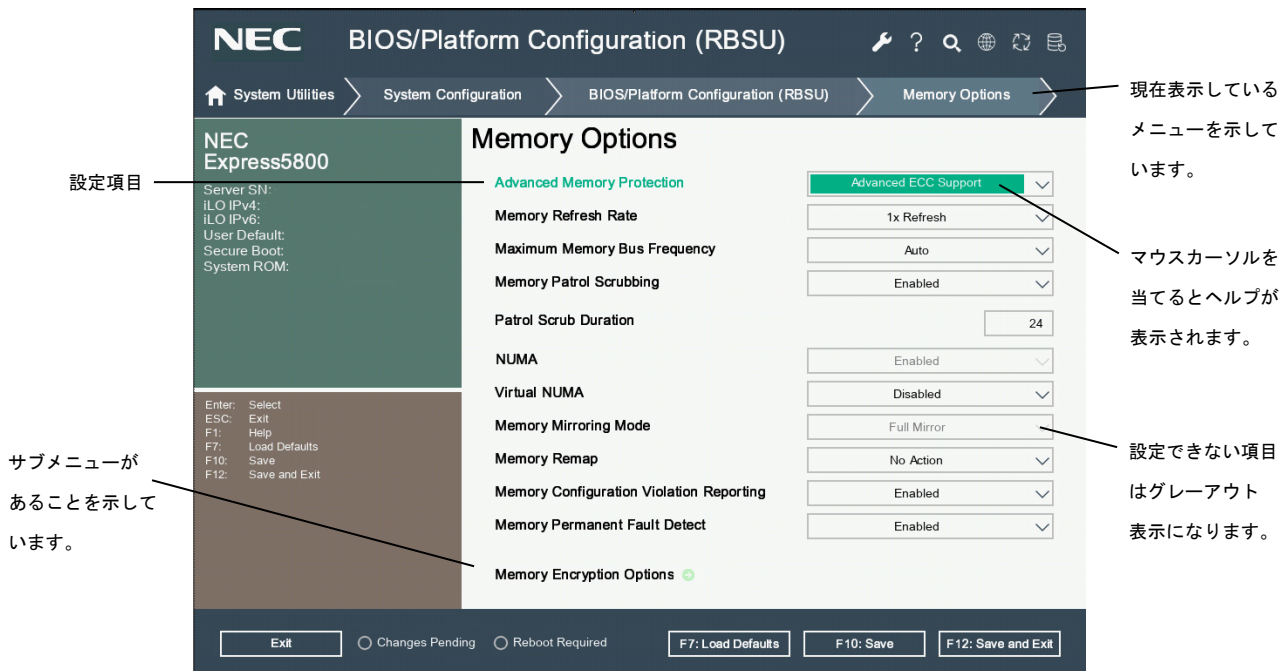


- 設定をデフォルト値に戻すときは、<F7>キー「F7 : Load Defaults」を押してください。
- デフォルト値は、出荷時の設定と異なる場合があります。
- 表示言語のデフォルトは英語です。
- 「Network Options」メニューの「iSCSI Configuration」メニューはデフォルト値に戻りません。

システムユーティリティの表示言語のデフォルトは英語になります。

2.3 キー操作と画面の説明

システムユーティリティの操作方法について説明します。システムユーティリティは、キーボードおよびマウスを使って操作します。



□ 各種アイコン

- マウス速度を調整します。
- オプションのヘルプテキスト及び、グレーアウトされている場合は考えられる理由を表示します。
- RBSU配下のオプションを検索するさいに使用します。
- 表示言語を選択できます。(英語/日本語/中国語)
- 選択中のオプション設定変更により、影響を受けるオプションのリストを表示します。
- 現在保留中の変更をすべて表示します。

□ カーソルキー(<↑>、<↓>、<←>、<→>)

項目を選択します。現在選択されている項目は反転表示になります。

□ <←>キー／<+>キー

選択している項目の値(パラメーター)を変更します。サブメニュー(項目の前に「」がついているもの)を選択しているとき、このキーは無効です。

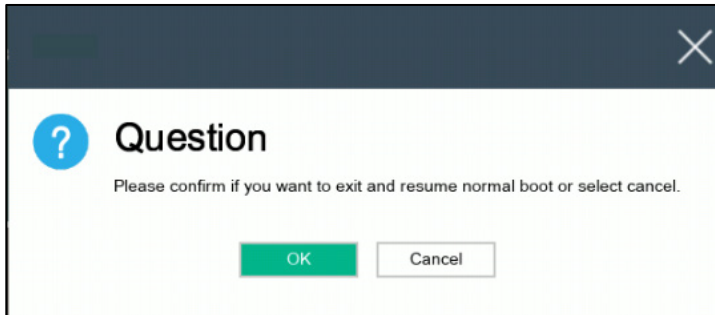
□ <Enter>キー

選択したパラメーターを決定するときに押します。

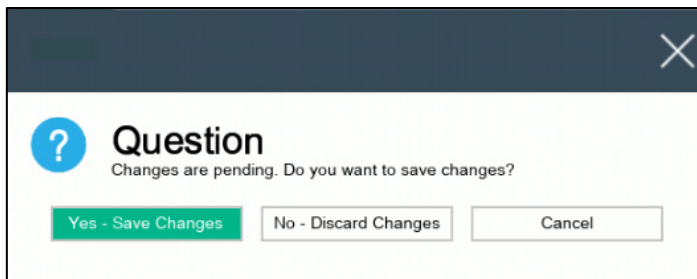
□ <ESC>キー

ポップアップ画面をキャンセルします。サブメニューでは1つ前の画面に戻ります。

トップメニューでは以下の画面が表示されます。[OK]を選択すると、システムユーティリティを終了します。

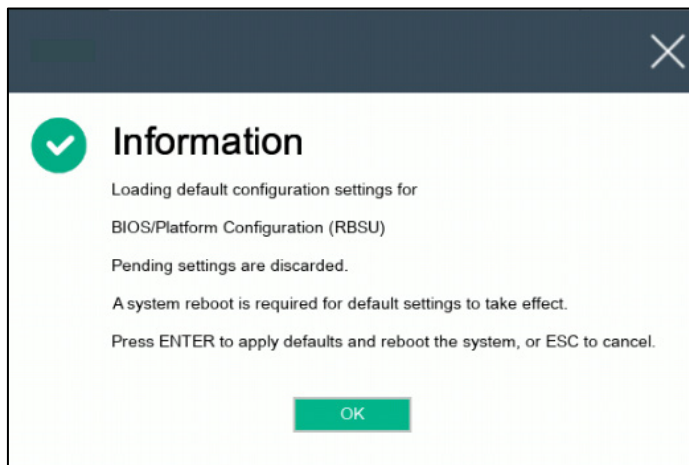


設定変更している場合、以下の画面が表示され[No-Discard Changes]を選択すると、変更した項目のパラメーターを元の設定に戻します。



□ <F7>キー

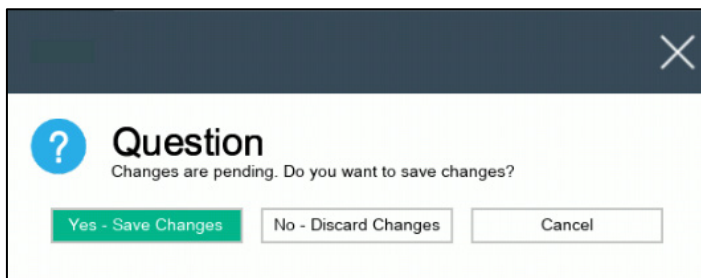
以下の画面が表示されます。[Restore Defaults and Reboot]を選択すると、システムユーティリティのパラメーターをデフォルトの設定に戻します。「System Default Options」メニュー内の「Restore Default System Settings」と同様の動作をします。詳細については「メンテナンスガイド（共通編）」の「1章(2. システムユーティリティ(NS300Rm))」を参照してください。



「Network Options」メニューの「iSCSI Configuration」メニューはデフォルト値に戻りません。

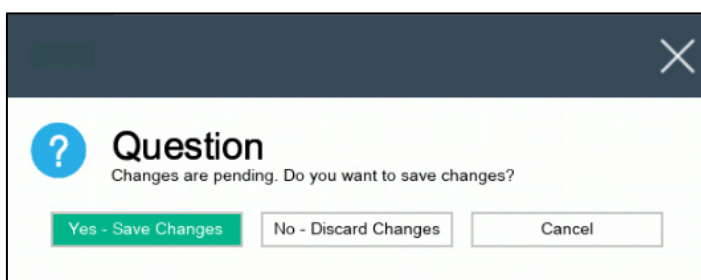
□ <F10>キー

以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、設定したパラメーターを保存します。

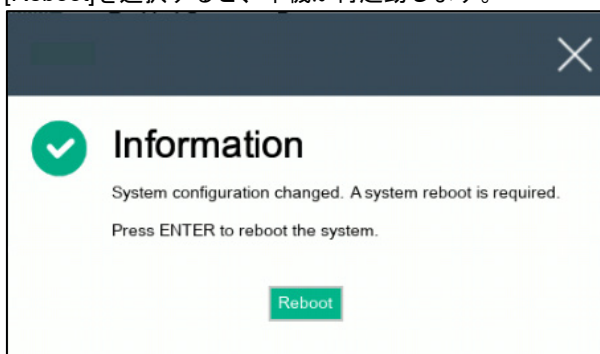


□ <F12>キー

以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、設定したパラメーターを保存し、引き続き再起動を促すメッセージが表示されます。



[Reboot]を選択すると、本機が再起動します。

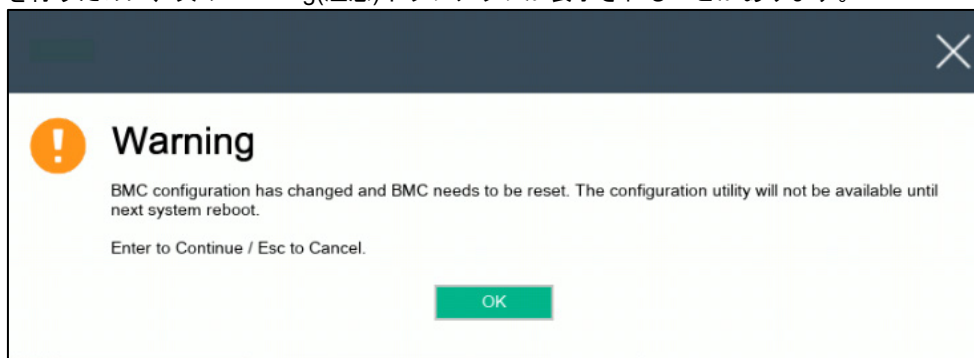


□ システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」でのiLOの再起動に対する操作

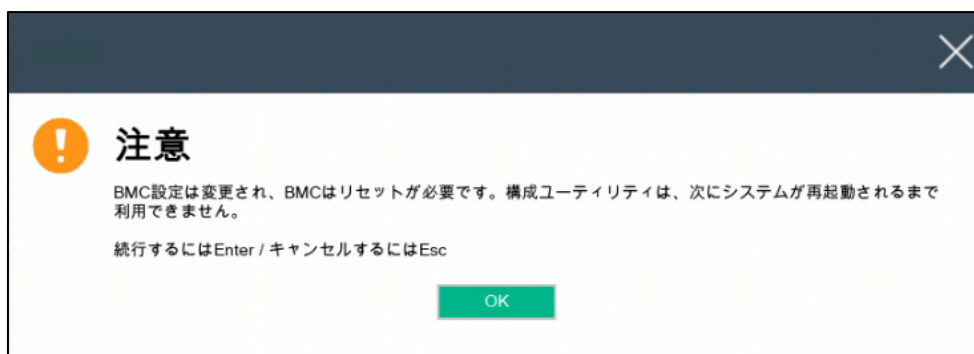
システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」での設定変更後の保存において、iLOの再起動が必要となる場合があります。この場合は、以下の手順を実施してください。

※この手順を守らない場合、直後のシステム再起動処理(Reboot)でストールが発生、あるいは装置に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報が消失することがあります。

- (1) システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」において設定の変更を行うと、iLOの再起動を行うために、次の Warning(注意)ポップアップが表示されることがあります。



英語表示の場合

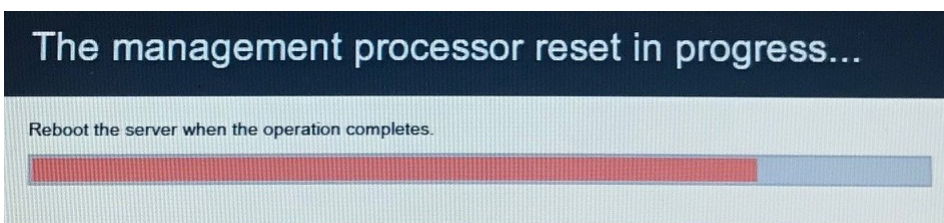


日本語表示の場合

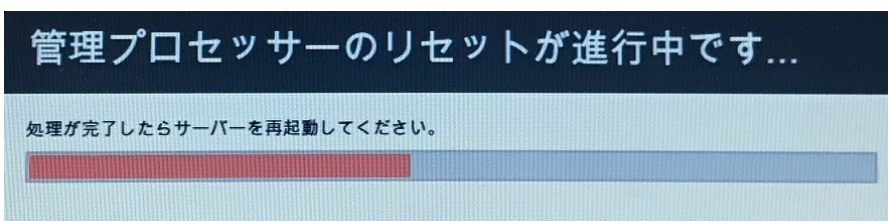
- (2) 「OK」を押して進めます。
- (3) 次のプログレスバーが本体装置に直接接続されたディスプレイ装置に表示され(*)、iLOの再起動が行われます。このプログレスバーが表示されている状態では、何も操作せずにお待ちください。
- (*) iLO7の統合リモートコンソール(IRC)では表示されません。



iLO7 統合リモートコンソールをご利用の場合、iLO7にログインできるようになるまで、何も操作せずにお待ちください。ログイン後、以下の手順 4 から実施してください。

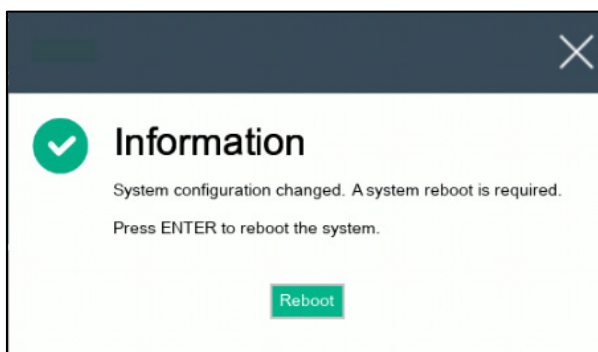


英語表示の場合

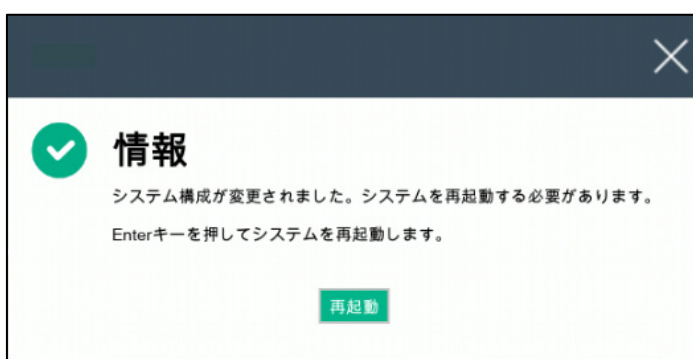


日本語表示の場合

- (4) iLO の再起動が完了後、以下のポップアップが表示されますので、ステータスランプが緑色で点灯していることを確認のうえ「Reboot」または「再起動」を押してシステムの再起動を実施してください。



英語表示の場合



日本語表示の場合



iLO の再起動の完了を待たずに先に進めた場合、直後のシステム再起動処理(Reboot) が正常に動作しないこと(装置の電源オフなど)や、装置に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報を消失することがあります。

なお、iLO の稼働状態は、本製品の本体前面にあるステータスランプから確認いただくことが可能です。

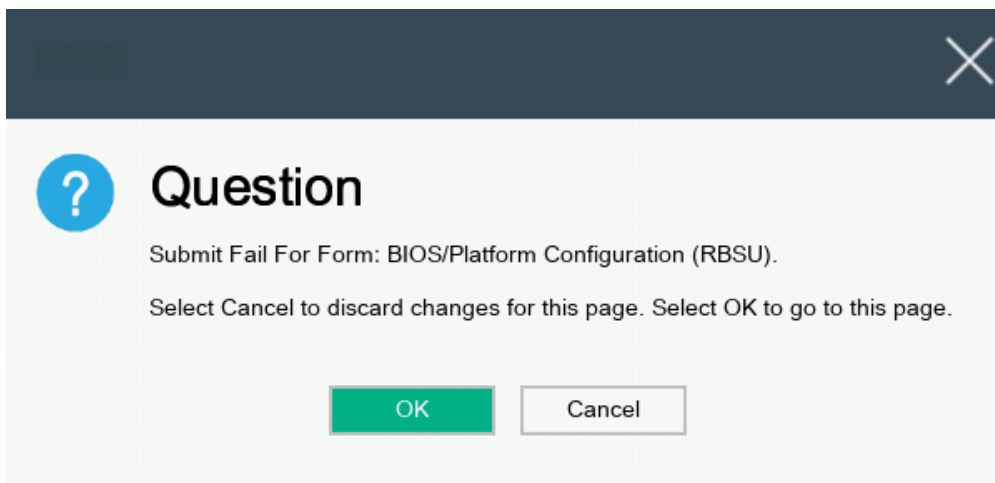
ステータスランプが緑色で点滅(毎秒1回)している場合は iLO が再起動中であることを示します。ステータスランプが緑色で点灯している場合は iLO の再起動が完了し正常動作していることを示します。

□ Submit Fail For Form の Question(質問)ポップアップ表示に対する操作

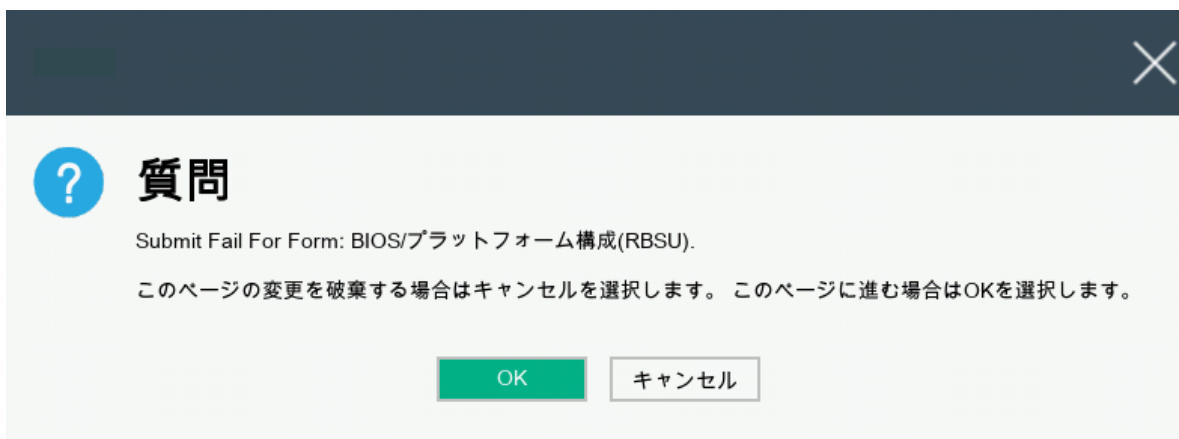
システムユーティリティにおいて設定の変更中に、次の Submit Fail For Form の Question(質問)ポップアップが表示された場合は、「キャンセル」を選択して変更を破棄してください。さらに、サーバーの再起動を行ってシステムユーティリティに入りなおしてから設定の変更を再度行ってください。



もし「OK」を押してそのまま設定変更を進めると、製品に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報が消失することがあります。



英語表示の場合



日本語表示の場合

2.4 設定が必要なケース

次のようなケースに該当するとき、システムユーティリティを操作して出荷時の設定からパラメーターを変更してください。それ以外のときは、出荷時の設定で運用してください。システムユーティリティのパラメーター一覧、および出荷時の設定については、「メンテナンスガイド (共通編)」の「1章(2. システムユーティリティ(NS300Rm))」に記載しています。

(1/6)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
ユーザー デフォルトに 保存する設定	常に設定する 項目	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Service Options > IPMI Interrupt Support]を[Disabled]に設定してください。	[Workload Profile]項目が表示されるRBSU画面で<Ctrl>キーと<A>キーを同時に押すとService Optionsメニューが表示されます。



Service Options メニューの設定は、IPMI Interrupt Support 以外の項目は変更をしないでください。

(2/6)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
ユーザー デフォルトに 保存する設定	常に設定する 項目	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Workload Profile]を[Custom]に設定してください。	出荷時「Workload Profile」は「Custom」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > Enhanced C-State]を[Disabled]に設定してください。	出荷時「Enhanced C-States」は「Disabled」に設定されています。必ず「Minimum Processor Idle Power Core C-State」の設定前に、本設定を実施してください。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > Minimum Processor Idle Power Core C-State]を[No C-states]に設定してください。	出荷時「Minimum Processor Idle Power Core C-State」は「No C-states」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability > POST ASR]を[POST ASR On]に設定してください。	出荷時「POST ASR」は「POST ASR On」に設定されています。

(3/6)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
ユーザー デフォルトに 保存する設定	常に設定する 項目	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability > POST ASR Timer]を[10 Minute Timer]に設定してください。	出荷時「POST ASR Timer」は「10 Minute Timer」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Advanced Options > Fan and Thermal Options > Fan Failure Policy]を[Allow Operation with Critical Fan Failures]に設定してください。	出荷時「Fan Failure Policy」は、「Allow Operation with Critical Fan Failures」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Boot Options > Boot Order Policy]を[Reset After Failed Boot Attempt]に設定してください。	出荷時「Boot Order Policy」は、「Reset After Failed Boot Attempt」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module Options > Advanced Trusted Platform Module Options > TPM Visibility]を[Visible]に設定してください。	出荷時「TPM Visibility」は、「Visible」に設定されています。

(4/6)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
ユーザー デフォルトに 保存する設定	ご使用になるOS に合わせて [Time Format]を 設定する	・ Windowsを使用する場合 [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time]-[Time Format]を[Local Time] に設定してください。	
	ESMPRO/ServerAgentServiceを 使用する場合	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Advanced Options > Fan and Thermal Options > Thermal Shutdown]の設定は[Disabled]に設定 してください。	高温時のシャットダウンは ESMPRO/ServerAgentService により実行されま す。
基本設定	日付・時刻を変 更する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time] - [Date]で日付を設定してくだ さい。 [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time] - [Time]で時刻を設定してくだ さい。	OSからも設定できます。
	[Time Format]が [UTC]の場合、 [Time Zone]を設 定する	・ お使いの地域が日本の場合 [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time]-[Time Zone]を[UTC+09:00]に 設定してください。	
メモリ関連	メモリRAS機能 を使う	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Memory Options] - [Advanced Memory Protection]を設定してください	メモリの構成によっては選 択したRAS機能が利用でき ないことがあります。
オプションボ ード	取り付けたオプ ションボードか ら起動する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > PCIe Device Configuration > SlotXX] - [PCIe Option ROM]を[Enabled]に設定してく ださい。	xxは、取り付けたオプショ ンボードのPCIスロット番 号

(5/6)

カテゴリ	ケース	設定内容	備考
起動関連	デバイスの起動順序を変える	[System Configuration > BIOS... (RBSU) > Boot Options > UEFI Boot Settings] - [UEFI boot Order]で起動順序を変更してください。	設定した起動順序によらず、CD/DVDなどから一時的にブートするときは、<F11>キーを押下し、ブートメニューを利用して起動します。
	コンソールリダイレクションを使う	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Serial Port Options > BIOS Serial Console and EMS]で設定してください。	コンソールリダイレクション接続時、端末画面の表示が文字化けする場合は、ご使用端末のフォント設定を、適切な設定に変更してください。
	Wake on LAN(WOL)を使う	<p>以下(a)と(b)の有効/無効を設定してください。</p> <p>(a) [System Configuration > (ネットワークデバイス) > MBA Configuration Menu またはNIC Configuration] - [Pre-boot Wake On LAN または Wake On LAN]</p> <p>(b) [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Wake-On LAN]</p> <p>OS シャットダウンからの WOL を実施する場合、(a)の設定に加え、以下の設定を行ってください。</p> <p>Windows OS の場合：</p> <p>[デバイスマネージャー > ネットワークアダプター配下の WOL に使用するデバイス > 詳細設定]から以下のオプションを[有効]に設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> - [PME をオンにする] - [Wake on Magic Packet] <p>WOLを無効にする場合は[無効]に設定してください。</p>	オプションのネットワークカードのWOLサポートについては、オプションカードのユーザーズガイドを参照してください。

(6/6)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
セキュリティ	パスワードによってシステムユーティリティの操作を制限する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security] - [Set Admin Password]でパスワードを設定してください。	パスワードを設定すると、次回システムユーティリティ起動時にパスワード入力を促すメッセージが表示されます。
	パスワードによってブートを制限する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security]を[Set Power On Password]でパスワードを設定してください。	パスワードを設定すると、次回のシステム起動時からパスワード入力を促すメッセージが表示されます。
	tboot(Trusted Boot)に必要なIntel(R) TXT(Trusted Execution Technology)を有効にする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security] - [Intel (R) TXT Support]を[Enabled]に設定してください。	[TXT Support]を[Enabled]に設定しOSを起動した状態で、TPM管理モジュールなどによりTPMを無効化しないでください。[TPM Support]や[TXT Support]が変更できなくなります。その場合、[F7: Load Defaults]を実行してください。
UPS電源連動	UPSから電源を供給されたとき、常に電源をONにする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Automatic Power-On]を[Always Power On]に設定してください。	UPSをシリアルポートに接続する場合は、以下の設定を無効[Disabled]にしてください。
	POWERスイッチを使って電源をOFFしたときは、UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Power Control Configuration] - [Automatic Power-On]を[Restore Last Power State]に設定してください。	1. [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Serial Port Options > BIOS Serial Console and EMS] - [BIOS Serial Console Port]を[Disabled]に設定してください。
	UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Power Control Configuration] - [Automatic Power-On]を[Always PowerOff]に設定してください。	2. [System Configuration > BMC Configuration Utility > Setting Options] - [Serial CLI Status]を[Disabled]に設定してください。

3. iLO7

3.1 概要

システム管理用 LSI である iLO7 を使ってさまざまな機能を実現しています。

詳細な iLO7 の機能については、「iLO7 ユーザーズガイド」を参照してください。

iLO7 は、次のような制御ができます。

iLOの主な機能	説明
サーバーの状態監視	iLOはサーバー内部の温度を監視して冷却ファンを制御し、適切なサーバーの冷却を行います。 さらにインストールされたファームウェアとソフトウェアのバージョン、本機に搭載された冷却ファン、メモリ、ネットワーク、プロセッサ、電源ユニット、ストレージ、デバイスなどのステータスも監視します。
Agentless management	AホストOSではなくiLOファームウェア内でサービスが動作し、ホストOS上のメモリやプロセッサのリソースを使わずに管理できます。 すべての重要な内部サブシステムの監視に加えて、iLOは、ホストOSがインストールされていない場合でも、ESMPRO/ServerManagerのような管理ソフトウェアに直接SNMP通報を送信できます。
インテグレートドマネージメントログ (IML)	サーバーで発生したイベントを表示し、SNMP通報、Emailアラート、およびリモートSyslogでの通知を設定することができます。
Active Health System ログ (AHSログ)	Active Health System ログをダウンロードします。サポートを要する場合は、AHSログファイルをNECに送付、または保守員が採取することがあります。
統合リモートコンソール (IRC)	サーバーとのネットワーク接続があれば、リモートコンソールにより、世界中どこからでも高速、安全にサーバーにアクセスして表示または管理できます。
仮想メディア	リモートから高性能な仮想メディアデバイスをサーバーにマウントできます。
仮想電源制御	リモートから安全に管理対象サーバーの電源状態を制御できます。
デプロイメントとプロビジョニング	デプロイメントとプロビジョニングの自動化を含む多数のタスク用のGUI、CLIから、電源制御や仮想メディアを使用できます。
消費電力と電力設定	サーバーの消費電力を監視し、サポートされているサーバーの消費電力上限を設定します。
ユーザーアカウント	ローカルまたはディレクトリサービスのユーザーアカウントを使用して、iLOにログインできます。
Kerberosサポート	Kerberos認証を設定できます。ログイン画面に[Zeroサインイン]ボタンが追加されます。

3.2 ライセンス機能比較

別売りのライセンスを適用することで以下のような機能を使うことが可能となります。

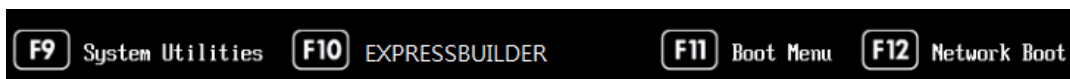
項目	オンボード機能	リモート マネー ジメ ント 拡張ライ センス (Advanced) N8115-33
ディレクトリサービス認証 (Active Directory、LDAP)	×	○
Two-Factor 認証 (Kerberos サポート)	×	○
統合リモートコンソール経由での仮想メディア	×	○
スクリプト方式仮想メディア	×	○
統合リモートコンソール (IRC)	Pre-OS only	○
最大 6 人のサーバー管理者により IRC 経由でのグローバルチームコ ラボレーション	×	○
IRC 経由でのビデオの録画および再生	×	○
仮想シリアルポートの録画および再生	×	○
SSH 経由でのテキストベースのリモートコンソール	×	○
Email アラート	×	○
リモート Syslog	×	○
アドバンスド電源管理 (電力グラフ、動的消費電力上限設定) *	×	○
リモートシリアルコンソール (仮想シリアルポート)	○	○
Pre-boot Health Summary	○	○
iLO 再起動	○	○
Redfish™ API	○	○
Agentless Management	○	○
サーバーの状態監視	○	○
WebベースのGUI	○	○
仮想電源制御	○	○
SSH/SMASH CLI (シリアルコンソールリダイレクションを含む)	○	○
IPMI/DCMI (シリアルコンソールリダイレクトを含む)	○	○

* 本体装置によっては、サポートされていないことがあります。

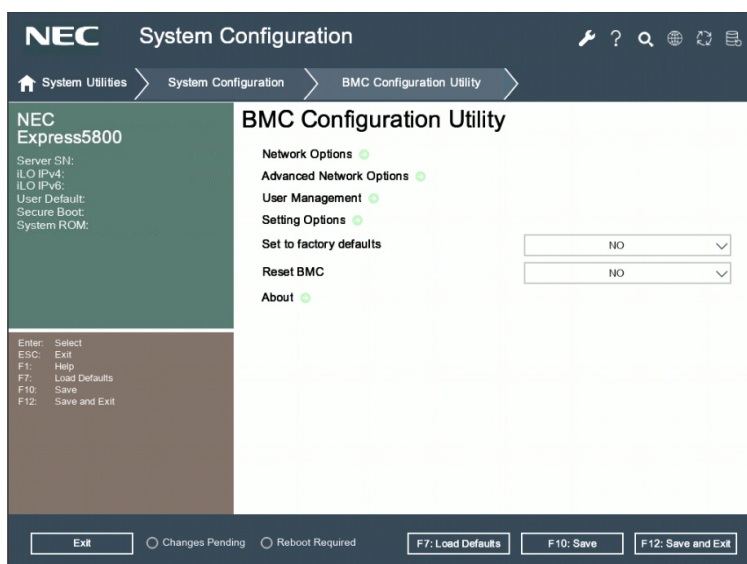
3.3 iLO7 のネットワーク設定

以下は、Webブラウザから iLO7 を使うための設定例です。

1. 「1.1.1 POST の流れ」に従って POST を進めます。しばらくすると、次のメッセージが画面下に表示されます。



2. メッセージ表示中に<F9>キーを押して、System Utilities を起動させます。
3. System Utilities のメニューから[System Configuration] → [BMC Configuration Utility]を選択します。



[BMC Configuration Utility]選択時の表示例

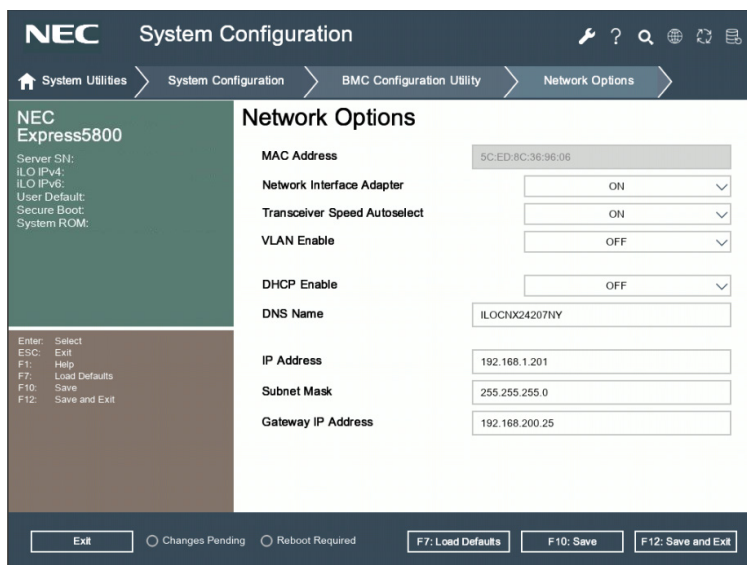
4. 次に[Network Options]を選択した画面で、DHCP を使う(DHCP Enable の項目を[ON]とする)か、または IP Address/Subnet Mask 以下の項目を設定します。



[BMC Configuration Utility]において、Shared Network Port - LOM または Shared Network Port - FlexibleLOM の設定を変更すると、iLO の再起動が必要となります。「2.3 キー操作と画面の説明」の「システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」での iLO の再起動に対する操作」を参照して操作してください。



Shared Network Port - LOM または Shared Network Port - FlexibleLOM 設定時、iLO7 のネットワークの接続が一時的に途切れる場合があります。その場合、しばらく待ってから再接続してください。



[Network Options]選択時の表示例

5. マネージメント専用 LAN コネクタに LAN ケーブルを接続してネットワークにつなげます。手順 4 の設定に従い、管理 PC の Web ブラウザーから iLO7 へアクセスしてください。

iLO7 には、工場出荷時にデフォルトのユーザー名、パスワード、および DNS 名が事前に設定されています。デフォルトのユーザー名、パスワード、DNS 名の情報は、iLO 搭載する装置に取り付けられているスライドタグに記載されています。これらの値と手順 4 で設定したネットワーク設定を使用し、Web ブラウザーを使用して、ネットワーククライアントからリモートで iLO にアクセスしてください。

デフォルトの値は次のとおりです。

- ・ユーザー名 : Administrator
- ・パスワード : 無作為に選んだ英数字 8 文字による文字列
- ・DNS 名 : BMCXXXXXXXXXXXX (12 個の X は、サーバーのシリアル番号)

正しくないユーザー名やパスワードを入力したり、ログインに失敗したりすると、iLO はセキュリティ遅延時間を課します。



ネットワークを介して制御できる機器において、その制御用パスワードを初期値のまま運用しますと、悪意のある第三者による不正アクセスを許すリスクが発生します。不正アクセスにより機器が乗っ取られますと、情報漏えいのみならず、可用性や完全性を阻害してシステムに被害を生じさせたり、ボットネットによるサイバー攻撃の足場に悪用されたりする可能性があります。

本製品の初期パスワードは、あくまでも保守運用における初期設定のために設けられています。初期設定時に必ずパスワード変更を行ってください。もし初期パスワードのまま運用して不正アクセスの被害が発生した場合、当社は一切の責任を負うことができません。

なお、パスワード変更を行っても、強度の低いもの（桁数の少ないもの）や容易に考えられるもの（“123456789”，“abcdefg”，“password”，“Administrator” など）では不正アクセスの防止が困難です。強度の強いパスワード（8文字以上で大文字/小文字/数字混在のものを推奨）に変更頂きますようお願い致します。

《パスワード変更の方法》

1. iLO7 にログイン後、[Administration]-[User Administration]ページに移動します。
2. Administrator ユーザーを選択し、[Edit]をクリックします。
3. Change password にチェックを入れ、[New Password]と[Confirm Password] に新しいパスワードを入力します。
4. [Update User]をクリックし、更新します。

4. EXPRESSBUILDER と Starter Pack

EXPRESSBUILDER および Starter Pack を使うと、本機のメンテナンスなどができます。

4.1 EXPRESSBUILDER/Starter Pack が提供する機能

機能名	説明
EXPRESSBUILDER	
メンテナンス	保守用のツール等を個別に起動します。
Starter Pack	
SPPのインストール	Standard Program Package (SPP)を使い、BIOS/FWおよびOSのドライバーを最新化します。
アプリケーションのインストール	ESMPROなど各種アプリケーションをインストールします。
マニュアル	アプリケーションなどのマニュアルを格納しています。

4.2 EXPRESSBUILDER の使い方

EXPRESSBUILDER の詳細は、EXPRESSBUILDER のダウンロードサイトに掲載している「メンテナンスガイド補足」を参照してください。

EXPRESSBUILDER のダウンロードサイトは、次の Web サイトから確認できます。

「NEC サポートポータル内検索」より、ご使用の EXPRESSBUILDER のバージョン(例：E8.10-014)を検索してください。

<https://www.support.nec.co.jp/>

4.3 Starter Pack の使い方

Starter Pack はドライバー、アプリケーションなどが格納されており、OS 上で動作させます。
内蔵オプションを取り付けた場合は、Starter Pack を使い OS のドライバーを最新化してください。
Starter Pack は、オプション製品として購入するか、以下のサイトからダウンロードしてください。

<https://www.support.nec.co.jp/>

(「NEC サポートポータル内検索」より、「Starter Pack S8.10-014」で検索)

Starter Pack の詳細は、「メンテナンスガイド (共通編) 1 章」に記載されていますので、該当の項目をご覧ください。

5. 電源の OFF

本機を電源 OFF にする(または再起動する)ときは、次の順序でシャットダウン(または再起動)操作してください。本機の電源コードを UPS に接続しているときは、UPS に添付の説明書を参照するか、UPS を制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。

1. 管理 PC からリモートデスクトップで本機へ接続します。
2. Administrator 権限を持つユーザーで本機にサインインします。



チェック

エンドユーザーがファイルアクセス中に、システムのシャットダウンや再起動を行うと、ファイルが破損し、アクセスできない状態になることがあります。

iStorage NS をシャットダウンまたは再起動する前に、以下の手順で、共有フォルダー上のファイルにアクセスしているユーザーがいないかを確認することができます。

- (1) [管理者メニュー] の [コンピューターの管理] を起動してください。
- (2) 画面左側のツリービューで [システムツール] - [共有フォルダー] - [開いているファイル] を選択してください。
- (3) 共有フォルダー上のファイルを使用しているユーザーがいる場合、画面中央に下記のファイル情報一覧が表示されます。どのユーザーがどのファイルを使用中か確認してください。
 - ・使用中のファイル名
 - ・上記ファイルを使用しているユーザー名 (共有接続時に認証したユーザー名)

3. OS をシャットダウン(または再起動)します。
4. OS をシャットダウン後に本機の電源が OFF(または再起動)になります。電源を OFF にした場合は、POWER ランプがアンバー色になることを確認し、周辺機器の電源を OFF にします。



本機では電源オプションの設定で、スリープモードを推奨しません。

- POWER スイッチによる電源の OFF について
本機は、POWER スイッチの誤操作によるシャットダウンを防止するため、POWER スイッチによる電源 OFF を無効化しています。
以下の設定を行うことで、POWER スイッチによる電源 OFF が可能となります。
お客様の運用や装置環境に合わせて設定を行ってください。



重要

iLO 画面を使用して OS シャットダウンを実施する場合、必ず POWER スイッチによる電源の OFF 機能を有効にしてください。

[設定方法]

1. 管理 PC からリモートデスクトップで本機へ接続します。
2. Administrator 権限を持つユーザーで本機にサインインします。
3. [コントロールパネル] を起動します。
4. [ハードウェア] - [電源オプション] をクリックします。
5. [電源ボタンの動作の選択] をクリックします。

6. [電源ボタンを押したときの動作] のプルダウンメニューにて [シャットダウン] を選択し、[変更の保存] をクリックします。
7. [ディスプレイの電源を切る時間の指定] をクリックします。
8. [ディスプレイの電源を切る] のプルダウンメニューにて [適用しない] を選択し、[変更の保存] をクリックします。

NEC iStorage NS シリーズ iStorage NS300Rm

4

付 録

1. 仕 様

本機の仕様を記載しています。

2. 用語集

本書の用語集です。

3. 改版履歴

本書の改版履歴です。

1. 仕 様

型 名		NF8100-314Y	NF8100-315Y	NF8100-316Y	NF8100-317Y	
CPU	搭載 CPU (動作周波数, コア数(C) /スレッド(T), (1CPU) TDP(Thermal Design Power)最大 放熱量 W, DIMM 周波数 (MHz))	Xeon 6505P Processor (2.20 GHz, 12C/24T, TDP 150W, DDR5 6400MHz)				
	標準搭載数/最大搭載数	1/1				
メモ リ	搭載容量 標準/最大	Registered DIMM : 32GB(1x 32GB) / 256GB(8 x 32GB) *6				
	搭載メモリ	DDR5-6400 Registered DIMM (32GB)				
	最大動作周波数	6400MHz				
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, ADDDC				
	メモリスペアリング	非対応				
	メモリミラーリング	対応				
補助 記憶 装置	ドライ ブベイ	内蔵ス ロット	フロン ト			4x3.5 型ドライブ
		内蔵標準	3.5 型 HDD: SATA 16TB (4x4TB)	3.5 型 HDD: SATA 32TB (4x8TB)	3.5 型 HDD: SATA 64TB (4x16TB)	3.5 型 HDD: SATA 128TB (4x32TB)
	標準ドライブ容量	C: 約 300GB D: 2493.00GB	C: 約 300GB D: 3072GB E: 2215.50GB	C: 約 300GB D: 3072GB E: 3072GB F: 3072GB G: 1660.50GB	C: 約 300GB D: 3072GB E: 3072GB F: 3072GB G: 3072GB H: 3072GB I: 3072GB J: 3072GB K: 550.59GB	
	インターフェイス規格と RAID 構成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60				
	光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1				
	FDD	オプション: Flash FDD(1.44MB) *2				
拡張	対応スロット	標準構成 2x OCP 3.0 (PCI Express 5.0 (x16 レーン)) 1x PCI Express 5.0 (x16 レーン, x16 ソケット) (オプションのライザカードを手配することで PCI 構成を変更可能です。詳細はシステム 構成ガイドを参照ください。)				
グラ フィ ック ス	搭載チップ/ビデオ RAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB				
	グラフィック表示と解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200				
インターフェイス	フロント	標準 1xUSB 3.2 Gen 1(Type-A), 1xUSB 2.0(Type-C)(iLO サービスポート) オプション 1xUSB 2.0(Type-A)				
	リア	標準 2x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45) オプション OCP3.0 NIC (最大 : 2) 1x シリアルポート				
	内部	1x USB (Type-A) (光ディスクドライブ)				
冗長電源	対応 (オプション, ホットプラグ可)	対応 (標準, ホットプラグ可)				
冗長ファン	対応 (標準, ホットプラグ可)					
外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ)	434.6mm x 667.0mm x 42.9mm(フロントベゼル/レール/突起物を含まず)					
質量(最小*3/最大)	27.2kg / 29.7kg					
電源	標準搭載 1x 800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大:2) AC100-120V±10%, 50/60Hz±3Hz	標準搭載 2x 800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大:2) AC100-120V±10%, 50/60Hz±3Hz				
消費電力(100V 搭載電源の最大電力) *4	1000VA / 975W					

型 名	NF8100-314Y	NF8100-315Y	NF8100-316Y	NF8100-317Y
消費電力(200V 搭載電源の最大電力) *4	1200VA / 1180W			
省エネ法(2021年度基準)に基づく エネルギー消費効率 *5	対象外			
温度/湿度条件	動作時: 10~35°C/8~90%、保管時: -30~60°C/5~95% ※動作時/保管時ともに結露しないこと			
主な添付品	スタートアップガイド、安全にご利用いただくために、保証書、 ソフトウェアパッケージ式、フロントベゼル、セキュリティーキー×2、スライドレール			
無償保証内容	3年オンサイト保守サービス (月~金, 9:00~18:00, 翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等の NEC 指定日を除く) 3年パーツ保証			
インストール OS	Microsoft® Windows Server® IoT 2025 for Storage Standard Edition			

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付けDVD-ROMをオプション購入してください。
- *2 必要に応じて購入してください。主な用途については「Flash FDD 製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照ください。
- *3 装置の添付品、および、装置に搭載されている増設オプションの質量を含む。
- *4 記載値は電源ユニットがサポートする最大の消費電力です。実際の消費電力は装置構成により異なります。
消費電力見積もりの際は、最新のシステム構成ガイドやテクニカルガイドの値を参照ください
- *5 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。
- *6 搭載メモリが32GBを超えている場合は、ページファイルやダンプファイルの作成先ドライブを考慮する必要があります。
詳細は、管理者ガイド概要編「メモリを増設する」をご確認ください。

2. 用語集

用 語	解 説
AHS	Active Health System (AHS)は、サーバーの状態や構成を監視し、変化があったときにログとして記録します。 AHS ログは、保守の場面ですばやく障害の原因を判断するために利用されます。
AMP	Advanced Memory Protection (AMP)は、搭載メモリに対してミラーリング等の制御をすることにより、強固な耐障害性を実現する技術です。
AMS	Agentless Management Service (AMS)は、OS 上で動作し、iLO が直接収集できない OS イベントなどの情報を iLO へ送信するサービスです。 iLO は、このサービスを通じて取得した情報を AHS ログとして記録し、Agentless Management へ展開します。
ESMPRO/ServerAgentService	ESMPRO/ServerManager と連携し、本機の監視、および各種情報を取得するためのソフトウェアです。 インストール時に、OS のサービスとして常駐させる(サービスモード)か、OS のサービスなし(非サービスモード)で動作させるか決めることができます(プリインストール時はサービスモードでインストールします)。 非サービスモードで動作させると、CPU、メモリなどのリソースを削減できます。
ESMPRO/ServerManager	ネットワーク上の複数のサーバーの管理、監視を行うソフトウェアです。
EXPRESSBUILDER	本機をセットアップする機能を持つソフトウェアです。 本機内に格納され、POST 時に <F10> キーを押して起動します。
iLO	標準インターフェイス仕様の IPMI2.0 に準拠してハードウェアを監視するコントローラです。 本機には標準でマザーボード上に組み込まれています。本機で採用しているコントローラは第7世代のため、iLO7 と呼びます。
RAID 通報サービス	RAID の状態を監視し、障害等の発生を通知するサービスです。
RBSU	ROM-Based Setup Utility (RBSU)は、本機内に格納され、デバイスの構成、BIOS の設定などを実施します。 RBSU はシステムユーティリティから呼び出します。
RESTful インターフェイスツール	Representational State Transfer (REST) アーキテクチャーに基づき設計された API を実装したツールです。 本ツールをインストールすると、JSON 形式で記述した保守用コマンドを HTTP プロトコルで iLO へ送信できます。
SPP	Standard Program Package (SPP)は、BIOS/FW、および OS ドライバーなどを含む基本的な FW/SW をまとめたパッケージです。 SPP は、Starter Pack に含まれます。
Starter Pack	SPP、管理用アプリケーション、および電子マニュアルを含むソフトウェアパッケージです。 Starter Pack はオプション製品として購入、または Web サイトからダウンロードし、Windows OS 上で使用します。
TPM キット	セキュリティコントローラを本機に増設するためのオプション製品です。
エクスプレス通報サービス	電子メールなどを使い、本機が故障したときの情報(または予防保守情報)を保守センターに通報するソフトウェアです。 ESMPRO/ServerAgentService とともに本機にインストールします。

用 語	解 説
エクスプレス通報サービス (HTTPS)	HTTPS 経由で、本機が故障したときの情報(または予防保守情報)を保守センターに通報するソフトウェアです。 ESMPRO/ServerAgentService とともに本機にインストールします。
管理 PC	ネットワーク上から本機にアクセスし、本機を管理するためのコンピューターです。 Windows がインストールされた一般的なコンピューターを管理 PC にすることができます。
システムメンテナンススイッチ	本機マザーボード上の DIP スイッチで、保守の場面において、初期化、パスワード、iLO セキュリティなどの機能をオンオフするときに使用します。
システム ROM	システム ROM は、本機内に格納されます。システム ROM には、本機の起動や設定に必要な BIOS、POST、システムユーティリティなどが組み込まれています。
システムユーティリティ	システムユーティリティは、本機内に格納され、システム情報の確認、RBSU の呼出し、およびログの採取機能などを提供します。 システムユーティリティは POST 時に <F9> キーを押すと起動しま
装置情報収集ユーティリティ	本機の各種情報を収集するためのソフトウェアです。 保守に必要な情報をまとめて採取できます。
ヘキサロビュラ	ヘクスロブ、またはトルクス(「トルクス」は他社商標です)とも呼ばれるネジ規格です。 サイズは小さい順から、T1 から T100 まで決められ、サイズに合わない工具を使うとネジを傷める可能性があります。6lobe と略すこともあります。

3. 改版履歴

ドキュメント番号	発行年月	改版内容
70.215.01-001.01	2026年 6月	新規作成

NEC iStorage NS シリーズ
iStorage NS300Rm
NF8100-314Y/315Y/316Y/317Y
ユーザーズガイド

2026年6月
日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします

© NEC Corporation 2026

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません